

Pcbnew

5 marca 2017

Spis treści

1	Wpi	rowadzenie	1
	1.1	Kluczowe właściwości	1
	1.2	Główne cechy projektu	1
	1.3	Ważne informacje	2
2	Inst	alacja	3
	2.1	Instalacja i konfiguracja	3
	2.2	Modyfikacja domyślnej konfiguracji	3
	2.3	Zarządzanie bibliotekami footprintów - Pliki starszego typu	3
	2.4	Tabele footprintów - Zarządzanie bibliotekami .pretty	4
		2.4.1 Globalna tabela bibliotek footprintów	5
		2.4.2 Lokalna tabela bibliotek footprintów zależna od projektu	5
		2.4.3 Konfiguracja początkowa	6
		2.4.4 Dodawanie nowych wpisów w tabeli	6
		2.4.5 Pobieranie wartości ze zmiennych systemowych	6
		2.4.6 Używanie wtyczki GitHub	6
		2.4.7 Generalne zalecenia przy używaniu tabeli bibliotek	7
3	Obs	ługa programu	9
	3.1	Dostęp do poleceń	9
	3.2	Polecenia związane z myszą	10
		3.2.1 Podstawowe polecenia	10
		3.2.2 Operacje na blokach	10
	3.3	Wybór siatki	11
	3.4	Ustawianie powiększenia - Zoom	11
	3.5	Wyświetlanie pozycji kursora	11
	3.6	Szybki dostęp do poleceń - Skróty klawiszowe	12
	3.7	Operacje na blokach	12
	3.8	Jednostki miar używane w oknach dialogowych	14
	3.9	Główne menu aplikacji	14
		3.9.1 Menu Plik	15

		3.9.2	Menu Edycja	15
		3.9.3	Menu Widok	16
			3.9.3.1 Przeglądarka 3D	16
			3.9.3.2 Przełączanie trybu wyświetlania	16
		3.9.4	Menu Dodaj	17
		3.9.5	Menu trasowania	17
		3.9.6	Menu Ustawienia	18
		3.9.7	Menu Wymiary	18
		3.9.8	Menu Narzędzia	19
		3.9.9	Menu Reguły projektowe	19
		3.9.10	Menu Pomoc	19
	3.10	Polece	nia związane z ikonami na głównym pasku narzędzi	19
		3.10.1	Panel dodatkowy:	20
	3.11	Polece	nia związane z ikonami na prawym panelu	22
	3.12	Polece	nia związane z ikonami na lewym panelu	24
	3.13	Menu _I	podręczne i szybka edycja elementów na PCB	25
	3.14	Tryby j	pracy	25
		3.14.1	Praca normalna	25
		3.14.2	Tryb Automatycznego lub ręcznego przesuwanie footprintów	27
		3.14.3	Tryb Ścieżek i autoroutingu	28
4	Imp	lementa	icja schematu na obwodzie drukowanym	31
	4.1	Połączo	enie schematu z obwodem drukowanym	31
	4.2	Proced	ura tworzenia podstaw obwodu drukowanego	31
	4.3	Proced	ura aktualizacji obwodu drukowanego	32
	4.4	Odczyt	tywanie listy sieci - Ładowanie footprintów - Opcje	32
		4.4.1	Okno obsługi listy sieci	32
		4.4.2	Dostępne opcje	32
		4.4.3	Ładowanie nowych footprintów	33
5	War	stwv w	nrogramie Pchnew	36
5	5.1	Wnrow		36
	5.2	Ustawi	anie warstw roboczych	36
	53	Onisy	warstw	37
	0.0	5.3.1	Warstwy sygnałowe (miedzi).	37
		5.3.2	Parv warstw technicznych	38
		5.3.3	Niezależne warstwy techniczne	38
		5.3.4	Warstwy dla własnego użytku	38
	54	Wyhór	aktywnei warstwy	39
	5.7			5)

		5.4.1	Wybór z pomocą Menedżera warstw	39		
		5.4.2	Wybór z pomocą dodatkowego paska narzędzi	39		
		5.4.3	Wybór z menu podręcznego	40		
	5.5	Wybór	warstw dla stawiania przelotek	41		
5.6 Używanie trybu wysokiego kontrastu						
		5.6.1	Warstwy miedzi w trybie wysokiego kontrastu	42		
		5.6.2	Warstwy techniczne	43		
6	Two	rzenie i	modyfikacja projektu obwodu drukowanego	45		
	6.1	Tworz	enie płytki	45		
		6.1.1	Rysowanie obrysu płytki	45		
		6.1.2	Używanie rysunków w formacie DXF do rysowania obrysu płytki	46		
			6.1.2.1 Przygotowanie rysunku DXF w celu importu do programu KiCad	46		
			6.1.2.2 Importowanie pliku DXF do programu KiCad	47		
			6.1.2.3 Przykład zaimportowanego kształtu z pliku DXF	47		
		6.1.3	Odczytywanie listy sieci stworzonej na podstawie schematu	48		
	6.2	Poprav	wianie płytki	50		
		6.2.1	Aby poprawki te przenieść również na płytkę należy:	50		
		6.2.2	Usuwanie nieprawidłowych ścieżek	50		
		6.2.3	Usuwanie nadmiarowych elementów	50		
		6.2.4	Zmodyfikowane footprinty	51		
		6.2.5	Opcje zaawansowane - wybór odcisków czasowych zamiast oznaczeń	51		
	6.3	Błyska	awiczna zamiana footprintów umieszczonych na płytce	51		
7	Roz	mieszcz	zanie footprintów	53		
	7.1	Wspor	nagane rozmieszczanie footprintów	53		
	7.2	Rozmi	eszczanie manualne	53		
	7.3	Autom	natyczne przesuwanie footprintów	55		
	7.4	Autom	natyczne rozmieszczanie footprintów	57		
		7.4.1	Charakterystyka narzędzia do automatycznego rozmieszczania footprintów	57		
		7.4.2	Przygotowanie pola edycji	57		
		7.4.3	Interaktywne automatyczne rozmieszczanie footprintów	57		
		7.4.4	Uwagi końcowe	58		
8	Usta	wienia	i parametry trasowania ścieżek	59		
	8.1	Opcje	główne	59		
		8.1.1	Dostęp do głównego okna narzędzia	59		
		8.1.2	Opcje główne	59		
	8.2	Opcje	główne	59		

		8.3.1	Ustawienia i parametry trasowania ścieżek	61
		8.3.2	Edycja klas połączeń	61
		8.3.3	Edycja reguł globalnych	62
		8.3.4	Parametry minimalne przelotek	63
		8.3.5	Parametry ścieżki	63
		8.3.6	Określone wymiary	64
	8.4	Przykła	ady i typowe rozmiary	64
		8.4.1	Szerokość ścieżki	64
		8.4.2	Izolacja (prześwit)	64
	8.5	Przykła	ady	64
		8.5.1	Prosty	64
		8.5.2	Standard	65
	8.6	Trasow	anie manualne	66
	8.7	Pomoc	w trasowaniu ścieżek	66
		8.7.1	Trasowanie ścieżek	67
		8.7.2	Przesuwanie i przeciąganie ścieżek	67
		8.7.3	Wstawianie przelotek	68
	8.8	Wybór/	/Edycja szerokości ścieżek oraz rozmiaru przelotek	68
		8.8.1	Wybór szerokości ścieżek i rozmiaru przelotek z paska narzędzi	68
		8.8.2	Używanie menu podręcznego	69
	8.9	Edycja	i korekcja ścieżek	69
		8.9.1	Zmiana trasy ścieżki	69
		8.9.2	Zmiany globalne ścieżek i przelotek	70
9	Rout	ter Inter	raktywny	72
	9.1	Konfig	uracja	72
	9.2	Trasow	anie ścieżek	74
	9.3	Ustawi	anie szerokości ścieżek i rozmiaru przelotek	75
	9.4	Przecią	ganie	75
	9.5	Opcje		75
10	Two	rzenie w	vypełnionych stref	77
	10.1	Tworze	enie wypełnionych stref na warstwach sygnałowych (miedzi)	77
	10.2	Tworze	enie stref na warstwach sygnałowych	78
		10.2.1	Tworzenie krawędzi strefy	78
		10.2.2	Poziom priorytetu	79
		10.2.3	Wypełnianie strefy	80
	10.3	Opcie v	wypełnienia	82
		10.3.1	Tryby wypełnienia	82

		10.3.2 Prześwity oraz minimalna grubość miedzi	82
		10.3.3 Opcje otaczania pół lutowniczych	82
		10.3.4 Parametry łącza termicznego	84
		10.3.5 Wybór parametrów	84
	10.4	Dodawanie strefy odciętej wewnątrz strefy wypełnionej	84
	10.5	Edycja krawędzi	85
		10.5.1 Powielanie istniejących stref	87
	10.6	Edycja parametrów stref	88
	10.7	Końcowe wypełnianie strefy	88
	10.8	Zmiany nazw sieci w strefie	88
	10.9	Tworzenie stref na warstwach technicznych	89
		10.9.1 Tworzenie obrysu strefy	89
	10.10)Tworzenie stref chronionych	90
11	Przy	gotowywanie plików produkcyjnych	91
	11.1	Końcowe przygotowania projektu	91
	11.2	Końcowy test DRC	92
	11.3	Ustawienie punktu poczatkowego osi pomocniczej	93
	11.4	Generowanie plików dla fotoplotera	94
		11.4.1 Format GERBER	95
		11.4.2 Format POSTSCRIPT	96
		11.4.3 Opcje rysowania	96
		11.4.4 Pozostałe formaty	97
	11.5	Globalne ustawienia prześwitu dla warstw maski lutowniczej i maski pasty lutowniczej	97
		11.5.1 Dostęp do opcji	98
		11.5.2 Prześwit maski lutowniczej	98
		11.5.3 Prześwit maski pasty lutowniczej	98
	11.6	Generowanie plik(ów) wierceń	99
	11.7	Generowanie dokumentacji montażowych	100
	11.8	Generowanie plików dla automatów montujących Pick and Place	100
	11.9	Opcje zaawansowane	100
10	D.L.4		101
12	Lay	or Footprintow - Zarządzanie bibliotekami footprintow	101
	12.1		101
	12.2		101
	12.5		102
	12.4		103
	12.3		104
	12.0		104

12.7 Przenoszenie footprintów pomiędzy bibliotekami	105
12.8 Zapisywanie footprintów z obowdu drukowanego w aktywnej bibliotece	105
12.9 Dokumentacja dla bibliotek footprintów	105
12.10Dokumentowanie bibliotek - praktyki rekomendowane	106
12.11Zarządzanie bibliotekami footprintów.	107
12.12Zarządzanie modelami 3D footprintów.	108
13 Edytor Footprintów - Tworzenie i edycja footprintów	109
13.1 Wprowadzenie do Edytora foorprintów	109
13.2 Podstawowe elementy footprintów	109
13.2.1 Pola lutownicze (Pady)	109
13.2.2 Kontury graficzne	110
13.2.3 Pola tekstowe	110
13.3 Uruchamianie edytora oraz wybór footprintu w celu edycji	110
13.4 Paski narzędziowe edytora footprintów	110
13.4.1 Prawy pasek narzędziowy - edycja elementów składowych	111
13.4.2 Lewy pasek narzędziowy - opcje wyświetlania	111
13.5 Menu podręczne	112
13.6 Okno właściwości footprintu	113
13.7 Tworzenie nowych footprintów	114
13.8 Dodawanie i edycja pół lutowniczych	115
13.8.1 Dodawanie pola lutowniczego	115
13.8.2 Ustawianie właściwości pól lutowniczych	115
13.8.2.1 Prostokątne pola lutownicze	116
13.8.2.2 Stosowanie obrotu pól	116
13.8.2.3 Uwaga trzecia - Pola lutownicze z opcją <i>Non Plated</i>	116
13.8.2.4 Uwaga czwarta - Pola lutownicze na warstwach technicznych	116
13.8.2.5 Parametr: Przesunięcie X (Y)	116
13.8.2.6 Parametr: Nachylenie pola (pola trapezoidalne)	117
13.8.3 Ustawianie prześwitu masek pasty i lutowniczej dla pól lutowniczych	117
13.8.3.1 Uwagi	117
13.8.3.2 Parametry maski pasty lutowniczej	117
13.9 Właściwości pól tekstowych	118
13.10Automatyczne rozmieszczanie footprintów	118
13.11Atrybuty	119
13.12Dokumentowanie bibliotek footprintów	119
13.13Wizualizacja w przestrzeni 3D	120
13.14Zapis footprintu w aktywnej bibliotece	122
13.15Zapis footprintu na płytce	122

14	Zaawansowane narzędzia do rozmieszczania elementów	123
	14.1 Powielanie elementów	123
	14.2 Przesuwanie dokładne	123
	14.3 Tworzenie szyku	124
	14.3.1 Aktywacja narzędzia do utworzenia szyku	124
	14.3.2 Szyk kwadratowy	125
	14.3.2.1 Opcje geometrii	125
	14.3.2.2 Opcje numeracji	127
	14.3.3 Szyk opisany po okręgu	127
	14.3.3.1 Opcje geometrii	128
	14.3.3.2 Opcje numeracji	128
15	Skrypty w programie KiCad	129
	15.1 Obiekty w programie KiCad	129
	15.2 Opis podstawowego API	129
	15.3 Ładowanie i zapisywanie płytki	130
	15.4 Listownie i wczytywanie bibliotek	130
	15.5 BOARD	131
	15.6 Przykłady	132
	15.6.1 Zmiana prześwitu pasty w pinach komponentów	132
	15.7 Kreatory footprintów	133

Podręcznik użytkownika

Prawa autorskie

Copyright © 2010-2016. Ten dokument jest chroniony prawem autorskim. Lista autorów znajduje się poniżej. Możesz go rozpowszechniać oraz modyfikować na zasadach określonych w General Public License (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html), wersja 3 lub późniejsza, albo określonych w Creative Commons Attribution

Wszystkie znaki towarowe użyte w tym dokumencie należą do ich właścicieli.

Współtwórcy

Jean-Pierre Charras, Fabrizio Tappero.

Tłumaczenie

Kerusey Karyu <keruseykaryu@o2.pl>, 2014-2016.

Kontakt

Wszelkie zauważone błędy, sugestie lub nowe wersje dotyczące tego dokumentu prosimy kierować do:

- W sprawie dokumentacji: https://github.com/KiCad/kicad-doc/issues
- W sprawie oprogramowania: https://bugs.launchpad.net/kicad
- W sprawie tłumaczeń interfejsu użytkownika (i18n): https://github.com/KiCad/kicad-i18n/issues

Data publikacji i wersja oprogramowania

17 marca 2014.

Rozdział 1

Wprowadzenie

1.1 Kluczowe właściwości

Pcbnew jest potężną aplikacją do trasowania obwodów drukowanych, dostępną zarówno dla systemów Linux, Windows oraz OS X. Pcbnew jest zwykle używany razem z programem do edycji schematów ideowych Eeschema by na ich podstawie tworzyć obwody drukowane.

Pcbnew zarządza też bibliotekami footprintów. Każdy fooprint jest rysunkiem fizycznych komponentów zawierający jego ódciskczyli układ wyprowadzeń zapewniający połączenia ze składnikiem. Wymagane footprinty są ładowane automatycznie podczas wczytywania listy sieci. Dowolna zmiana footprintów lub renumeracja może być zmieniona na schemacie i przekazana do Pcbnew poprzez ponowne wygenerowanie listy sieci i wczytanie jej ponownie.

Pcbnew posiada narzędzie do sprawdzania reguł projektowych (DRC), które zapobiega niestosowaniu minimalnych odległości pomiędzy ścieżkami lub polami lutowniczymi, jak i błędnemu prowadzeniu ścieżek, mogących tworzyć połączenia nie będące na liście sieci/schemacie. Podczas korzystania z interaktywnego routera DRC ciągle monitoruje zasady projektowania i pomaga automatycznie sprawdzać trasy poszczególnych ścieżek.

Pcbnew zapewnia możliwość wyświetlania linii prowadzących (*ratsnest*), łączących poszczególne footprinty zgodnie z połączeniami na schemacie. Połączenia te są śledzone dynamicznie, nawet podczas przesuwania ścieżek i footprintów.

Pcbnew umożliwia w pełni manualne oraz półautomatyczne trasowanie ścieżek, dzięki wbudowanemu routerowi z możliwością omijania lub rozpychania istniejących ścieżek, tzw. router Push and Shove. Eksport oraz import w formacie SPECCTRA DSN pozwala korzystać również z zaawansowanych zewnętrznych auto-routerów.

Pcbnew udostępnia opcje specjalnie do produkcji układów przeznaczonych dla bardzo wysokich częstotliwości (takich jak pola lutownicze trapezoidalne i o złożonej postaci, automatyczne tworzenie płaskich cewek na obwodzie drukowanym...).

1.2 Główne cechy projektu

Najmniejszą jednostką projektową w programie Pcbnew jest 1 nanometr. Wszystkie wymiary są zapisywane jako całkowite nanometry.

Pcbnew może operować na 32 warstwach miedzi oraz 14 warstwach technicznych (m.in. warstwy opisowe, soldermaski, warstwy kleju, pasty lutowniczej i krawędziowej) plus 4 pomocnicze warstwy (rysunkowa i komentarzy) oraz zarządza w czasie rzeczywistym połączeniami pomocniczymi (*ratsnest*) dla nieistniejących jeszcze ścieżek.

Wyświetlanie elementów PCB (ścieżki, pola lutownicze, tekst, rysunki.) może zostać spersonalizowane:

- Przez wyświetlanie w trybie pełnym lub trybie uproszczonym.
- Wyświetlanie lub nie prześwitów na ścieżkach.

Przy skomplikowanych obwodach, wyświetlanie warstw, pól miedzi, elementów może zostać wyłączone w sposób selektywny dla polepszenia czytelności zawartości ekranu. Połączenia lub ścieżki mogą też być podświetlone by wyróżniały się na obwodzie drukowanym.

Footprinty mogą być obracane o dowolny kąt, z krokiem 0,1 stopnia.

Pcbnew zawiera Edytor Footprintów, który pozwala na edycję poszczególnych footprintów, które istnieją na obwodzie drukowanym lub w bibliotekach.

Edytor Footprintów pozwala na użycie kilku narzędzi, które mogą oszczędzić czas poświęcony na tworzenie footprintów:

- Szybka renumeracja pól lutowniczych przez proste przeciągnięcie myszą po tych polach w kierunku zgodnym z kierunkiem numeracji.
- Łatwe generowanie szyków prostych i okrągłych dla pól lutowniczych LGA/BGA lub dla obudów z wyprowadzeniami opisanymi na kole.
- Pół-automatyczne wyrównywanie rzędów lub kolumn pól lutowniczych.

Pola lutownicze mają różne właściwości, które można regulować. Pola mogą być okrągłe, prostokątne, owalne lub trapezowate. Dla elementów THT otwór przelotowy może być przesunięty wewnątrz pola i może być okrągły lub owalny (slot). Poszczególne pola można także obracać i mogą posiadać unikalną soldermaskę, sieć, lub prześwit pasty. Pola mogą również mieć połączenia termiczne dla ich łatwiejszego lutowania. Dowolna kombinacja unikalnych pól może być umieszczona w danej obudowie.

Pcbnew w bardzo prosty sposób może wygenerować wszystkie potrzebne dokumenty produkcyjne:

- Pliki produkcyjne:
 - Pliki dla fotoploterów w formacie GERBER RS274X.
 - Pliki wierceń w formacie EXCELLON.
- Pliki dla ploterów w formatach HPGL, SVG oraz DXF.
- Mapy rysunków i wierceń w formacie POSTSCRIPT.
- Pliki dla wydruków lokalnych.

1.3 Ważne informacje

Z powodu różnorodności kontroli nad programem, wymagane jest posiadanie myszy trójprzyciskowej do pracy w Pcbnew. Wiele funkcji, jak np. panoramowanie widoku będzie wymagało trzeciego klawisza.

W nowym wydaniu programu KiCad, w Pcbnew zostały wprowadzone gruntowne zmiany zaproponowane przez deweloperów z CERN. Obejmuje to takie funkcje jak: nowy renderer (tryby wyświetlania OpenGL i Cairo), Interaktywny router z rozpychaniem ścieżek, pozwalający na trasowanie par różnicowych i dostrajania ich długości przez wprowadzanie meandrów, przebudowany Edytor Footprintów i wiele innych funkcji. Należy pamiętać, że większość z tych nowych funkcji może pracować **tylko** w nowych trybach wyświetlania OpenGL i Cairo.

Rozdział 2

Instalacja

2.1 Instalacja i konfiguracja

Procedura instalacji została opisana w dokumentacji programu KiCad Manager.

2.2 Modyfikacja domyślnej konfiguracji

Domyślny plik konfiguracji: kicad.pro jest dostarczany w katalogu kicad/share/template. Jest on używany jako początkowa konfiguracja dla wszystkich nowych projektów.

Plik konfiguracji można zmodyfikować według potrzeb, szczególnie jeśli chodzi o zmianę listy dostępnych bibliotek.

Aby wykonać modyfikację tego pliku:

- Należy uruchomić Pcbnew używając Menadżera projektu lub bezpośrednio z linii poleceń. W systemie Windows na przykład wydając polecenie c:\kicad\bin\pcbnew.exe. W systemie Linux: uruchamiając /usr/local/kicad/bin/ kicad lub /usr/local/kicad/bin/pcbnew jeśli pliki binarne znajdują się w /usr/local/kicad/bin.
- Wybrać Ustawienia \rightarrow Biblioteka.
- Dokonać edycji.
- Zapisać zmodyfikowaną konfigurację (Zapisz ustawienia) z powrotem do kicad/share/template/kicad.pro.

2.3 Zarządzanie bibliotekami footprintów - Pliki starszego typu

Listę bibliotek można dostosować do potrzeb projektu za pomocą okna dialogowego wywoływanego z menu Ustawienia:



Poniższy rysunek ukazuje okno dialogowe pozwalające na ustawienie listy aktywnych bibliotek:



W oknie tym należy dodać wszystkie biblioteki, które zawierają footprinty potrzebne dla aktywnego projektu. Należy również usunąć nieużywane biblioteki z nowych projektów by zapobiec konfilktom nazw. Należy pamiętać, że istnieje problem z listą bibliotek footprintów, gdy istnieją zduplikowane nazwy footprintów w wielu bibliotekach naraz. Gdy wystąpi taka sytuacja, footprint taki będzie odczytywany z pierwszej biblioteki znajdującej się na liście. Jest to pewna niedogodność (Nie można załadować właściwego footprintu), którą można rozwiązać zmienając kolejność na liście biblioteki za pomocą przycisków "Góra", "Dółóbok listy bibliotek lub nadać footrintowi unikalną nazwę używając edytora footprintów.

2.4 Tabele footprintów - Zarządzanie bibliotekami .pretty

Począwszy od wersji 4.0, Pcbnew nie będzie używał narzędzia do konfiguracji bibliotek opierającego się wyłącznie na ścieżkach dostępu. Nowa implementacja tego narzędzia opiera się na tabeli bibliotek footprintów. Informacje z poprzedniej sekcji w tej wersji już nie są obowiązujące. Okno zarządzania bibliotekami jest dostępne przez:



Poniższy rysunek pokazuje okno dialogowe z wspomnianą tabelą. Aby go wywołać należy użyć polecenia Źarządzanie bibliotekami footprintówź menu **Ustawienia**.

Tabela: C:\Users\Kerusey Karyu\AppData\Roaming\kicad\fp-lib-table								
	Nazwa skrótow	<i>r</i> a	Ścieżka		Typ wtycz	ki Opcje		Opis
1	Air_Coils_SML_NEOSID		\${KIGITHUB}/Air_Coils_S	/IL_NEOSID.pretty	Github		HAMxx31A_HDMxx31A	
2	Buttons_Switches_SMD		\${KIGITHUB}/buttons_sw	itches_smd.pretty	Github			
3	Buzzers_Beepers		\${KIGITHUB}/Buzzers_Bee	pers.pretty	Github		The way you like them.	
4	Capacitors_Elko_Through	Hole	\${KIGITHUB}/Capacitors_	Elko_ThroughHole.pretty	Github		The way you like them.	
5	Capacitors_SMD		\${KIGITHUB}/Capacitors_	SMD.pretty	Github		The way you like them.	
6	Capacitors_Tantalum_SM	D	\${KIGITHUB}/Capacitors_	Tantalum_SMD.pretty	Github		The way you like them.	
7	Capacitors_ThroughHole		\${KIGITHUB}/Capacitors_	ThroughHole.pretty	Github		The way you like them.	
3	Choke_Axial_ThroughHol	e	\${KIGITHUB}/Choke_Axial_ThroughHole.pretty		Github		The way you like them.	
9	Choke_Common-Mode_	Nurth	\${KIGITHUB}/Choke_Common-Mode_Wurth.pretty		Github		The way you like them.	
0	Choke_Radial_ThroughHo	ole	\${KIGITHUB}/Choke_Radial_ThroughHole.pretty		Github		The way you like them.	
1	Choke_SMD		\${KIGITHUB}/Choke_SMD.pretty		Github		The way you like them.	
12 Choke_Toroid_ThroughHole			\${KIGITHUB}/Choke_Toroid_ThroughHole.pretty		Github	Github The way you like th		
								>
bli	oteki globalne Biblioteki	własne p	rojektu					
	Dołącz bibliotek	e Do	łącz za pomocą kreatora	Usuń bibliotekę P	rzesuń w górę	Przesuń w dół	Edycja Opcji	
0	viedniki ścieżek							
	Zmienna środowiskowa		Ścieżk	1				
1	KIGITHUB	https://github.com/KiCad			_			
2 KIPRJMOD C:\Users\Kerusev Karvu\Documents\MoieProiektv\LibrarvMa		ing						
	KISYS3DMOD	C:\KiCad\share\modules\packages3d			-			
5			d\share\modules\legacy_mod					

Tabela bibliotek footprintów jest używana do mapowania plików bibliotek obsługiwanych przez program do ich nazw skrótowych. Nazwa skrótowa jest używana do wyszukiwania footprintów zamiast poprzedniej metody z wyszukiwaniem plików zgodnie z ustalonym układem ścieżek dostępu. Pozwala to programowi Pcbnew na dostęp do footprintów za pomocą tej samej nazwy w różnych bibliotekach gwarantując tym samym, że właściwy footprint zostanie załadowany z odpowiedniej biblioteki. Pozwala to również na obsługę bibliotek pochodzących z innych programów (z pomocą wtyczek) EDA, takich jak np. Eagle czy gEDA.

2.4.1 Globalna tabela bibliotek footprintów

Globalna tabela bibliotek footprintów zawiera listę bibliotek, które są dostępne zawsze, niezależnie od obecnie wczytanego projektu. Tabela ta jest zapisana w pliku fp-lib-table w katalogu domowym użytkownika. Jego rzeczywista lokacja zależy użytego systemu operacyjnego.

2.4.2 Lokalna tabela bibliotek footprintów zależna od projektu

Lokalna tabela bibliotek footprintów zależna od projektu zawiera listę bibliotek, które są dostępne wyłącznie w obecnie wczytanym projekcie. Lokalna tabela może być modyfikowana tylko wtedy, gdy zostanie ona załadowana razem z listą sieci tego projektu. Gdy projekt nie został załadowany lub gdy taka lokalna tabela nie istnieje, tworzona jest pusta tabela, którą będzie można wypełnić i później zapisać razem z plikiem przypisań footprintów (z rozszerzeniem . cmp).

2.4.3 Konfiguracja początkowa

Gdy Pcbnew lub CvPcb zostanie uruchomiony i globalna tabela bibliotek fp-lib-table nie zostanie znaleziona w katalogu domowym użytkownika, Pcbnew będzie próbował skopiować domyślną tabelę bibliotek fp_global_table zapisaną w folderze template do pliku fp-lib-table w katalogu domowym użytkownika. Jeśli plik fp_global_table nie został znaleziony, to zamiast operacji kopiowania zostanie utworzona pusta tabela. Gdyby taka sytuacja miała miejsce użytkownik ma też możliwość skopiowania fp_global_table samodzielnie lub żęczneśkonfigurowania tabeli. Domyślna tabela bibliotek zawiera wszystkie standardowe biblioteki jakie zostały zainstalowane razem z programem KiCad EDA Suite.

2.4.4 Dodawanie nowych wpisów w tabeli

By móc używać biblioteki najpierw należy dodać globalną lub lokalną tabelę. Lokalna tabela ma zastosowanie tylko gdy istnieje otwarta lista sieci projektu. Każda pozycja tabeli musi posiadać unikalną nazwę skrótową. Nie musi ona mieć jakiegokolwiek związku z bieżącą nazwą pliku lub ścieżki do niego. Znak dwukropka : nie może być używany w nazwach skrótowych. Każda pozycja musi również odnosić się do prawidłowej ścieżki/nazwy pliku w zależności od typu biblioteki. Ścieżki do plików mogą być bezpośrednie, względne lub pochodzić ze specjalnych zmiennych systemowych - opisanych dalej. Aby biblioteka została wczytana przez Pcbnew musi być także wybrana właściwa wtyczka obsługująca dany format pliku. Pcbnew obecnie wspiera następujące formaty plików bibliotek: **KiCad Legacy**, **KiCad Pretty**, **Eagle** oraz **gEDA**. Istnieje również pole przeznaczone do wpisania opisu dla danego wpisu w tabeli. Pole z opcjami nie jest w tej chwili używane, zatem umieszczanie jakichkolwiek opcji nie ma znaczenia przy ładowaniu bibliotek. Proszę zauważyć, że nie można umieścić dwóch takich samych nazw skrótowych w jednej tabeli. Jednakże, można wpisać tą samą nazwę skrótową w globalnej i lokalnej tabeli bibliotek, ponieważ tabela lokalna ma większy priorytet niż tabela globalna w takim przypadku. Gdy wpisy zostaną zdefiniowane w lokalnej tabeli bibliotek, to plik fp-lib-table zawierający te wpisy zostanie umieszczony w folderze skąd pochodzi lista sieci.

2.4.5 Pobieranie wartości ze zmiennych systemowych

Jednym z największych zalet tabeli bibliotek footprintów jest możliwość używania odnośników do zmiennych systemowych. Pozwala to na zdefiniowanie własnych ścieżek do bibliotek w zmiennych systemowych i używanie ich w projektach. Odnośniki do zmiennych systemowych można wplatać w treść pól zawierających ścieżkę do pliku używając powszechnie znanego formatu \${nazwa_zmiennej}. Domyślnie Pcbnew definiuje zmienną środowiskową KISYSMOD. Wskazuje ona na miejsce, gdzie zainstalowane zostały biblioteki instalowane razem z programem KiCad EDA Suite. Można ją re-definiować samodzielnie, co pozwala na zastąpienie standardowych bibliotek ich własnymi odpowiednikami. Gdy wczytana zostanie lista sieci, Pcbnew automatycznie definiuje również zmienną KIPRJMOD. Pozwala to na tworzenie bibliotek w miejscu wskazywanym przez projekt bez konieczności definiowania bezwzględnej ścieżki do biblioteki w lokalnej tabeli footprintów projektu.

2.4.6 Używanie wtyczki GitHub

GitHub to specjalna wtyczka pozwalająca na łączenie się ze zdalnym repozytorium GitHub zawierającym footprinty w formacie .pretty (nowa wersja formatu zapisu footprintów przez program KiCad). Repozytorium to jest tylko do odczytu, ale wtyczka umożliwia również dostęp do technologi *Copy On Write* (COW) wspierającej możliwość edycji footpritnów odczytanych z repozytorium GitHub i zapisanie ich nowych wersji na dysku lokalnym, które później można wysłać z w celu ich aktualizacji. Sama wtyczka nie umożliwia zapisu do repozytorium pod adresem https://github.com. By dodać wpis GitHub do tabeli bibliotek, pole *Ścieżka* musi zostać wypełniona ważnym adresem URL do repozytorium GitHub.

Przykładowo:

https://github.com/liftoff-sr/pretty_footprints

Zwykle poprawna ścieżka URL jest tworzona wg następującego schematu:

https://github.com/user_name/repo_name

Pole *Typ Wtyczki* musi być ustawione jako Github. Aby włączyć funkcję Ćopy On Writeńależy w polu *Opcje* dodać parametr allow_pretty_writing_to_this_dir który zawierał będzie ścieżkę na dysku lokalnym gdzie zapisywane będą pliki z modyfikacjami. Jeśli ta opcja zostanie pominięta to biblioteka GitHub jest tylko do odczytu. Footprinty tam zapisane są połączeniem części tylko do odczytu repozytorium GitHub i treści lokalnych zmian by utworzyć zmodyfikowaną bibliotekę footprintów. Każda modyfikacja biblioteki GitHub będzie trafiać do tej lokalnej biblioteki hybrydowej COW umieszczonej w odpowiednim folderze *.pretty. Należy w tym miejscu nadmienić, iż część rezydentna COW pochodząca z repozytorium GitHub jest zawsze tylko do odczytu, co oznacza, że nie można niczego samodzielnie usunąć lub zmodyfikować bezpośrednio w samym repozytorium GitHub. Niezależnie czy biblioteka będzie hybrydowa, czyli połączona z lokalnej częśći tylko do odczytu i zapisu, czy tylko część zdalną przeznaczoną tylko do odczytu, będzie ona dalej zwana biblioteką "Github" w dalszych rozważaniach.

Poniższa tabela pokazuje wpis z tabeli bibliotek, której nie została przypisana opcja allow_pretty_writing_to_this_ dir:

Nazwa skrótowa	Ścieżka	Typ wtyczki	Opcje	Opis
github	https://github.com/-	Github		Liftoff's GH
	liftoff-sr/-			footprints
	pretty_footprints			

Następna tabela pokazuje wpis z tabeli bibliotek z opcją dotyczącą COW. Zmienna \${HOME} jest tylko przykładowa. Folder github.pretty jest umieszczony w folderze do którego prowadzi ścieżka \${HOME}/pretty/. W każdym przypadku użycia opcji allow_pretty_writing_to_this_dir, wymagane jest samodzielne utworzenie tego folderu i musi on posiadać rozszerzenie .pretty.

Nazwa skrótowa	Ścieżka	Typ wtyczki	Opcje	Opis
github	https://github.com/-	Github		Liftoff's GH
	liftoff-sr/-			footprints
	pretty_footprints			

Footprinty pobierane z folderu na który wskazuje opcja allow_pretty_writing_to_this_dir mają zawsze pierwszeństwo przed tymi umieszczonymi w zdalnych repozytoriach. Po zapisaniu footprintu do lokalnego folderu przechowującego hybrydowe pliki COW, np. poprzez zapisanie zmian w edytorze footprintów, żadne aktualizacje GitHub nie będą widoczne podczas ładowania footprintów o tej samej nazwie, niż te, które zostały zapisane lokalnie.

Zawsze należy korzystać z odrębnego folderu *.pretty dla poszczególnych bibliotek GitHub i nigdy nie powinno się łączyć folderów przez przypisywanie tego samego folderu do innych bibliotek GitHub, gdyż mogłoby to doprowadzić do bałaganu nad którym nie byłoby można zapanować. Wartości symboliczne w zmiennych systemowych zapisane w notacji \${nazwa_zmien nej} przypisane do opcji allow_pretty_writing_to_this_dir będą rozwijane automatycznie by utworzyć właściwą ścieżkę, tak samo jak to ma miejsce w polu Ścieżka.

Co robić z plikami w COW? System COW to element przyśpieszający współużytkowanie footprintów. Jeśli zawartość COW będzie regularnie przesyłana do zarządcy repozytorium GitHub, będzie można pomóc w uaktualnianiu kopii znajdujących się w repozytorium zdalnym. Całość jest bardzo prosta. Za pomocą poczty elektronicznej należy wysłać pliki *.kicad_mod znajdujące się w folderach systemu COW do osoby zarządzającej repozytorium. Po otrzymaniu potwierdzenia, że zmiany zostały zaakceptowane i wprowadzone, można skasować wysłane pliki z COW. Nowe wersje plików zostaną pobrane z repozytorium GitHub. Głównym celem jest utrzymywanie jak najmniejszego zestawu plików systemu COW jak tylko jest to możliwe poprzez regularne przesyłanie zawartych w niej plików do https://github.com.

Na koniec. Można użyć Nginx jako pamięci podręcznej dla serwerów Github, który przyśpieszy ładowanie footprintów. Można go zainstalować lokalnie lub na serwerze sieciowym. W plikach źródłowych programu jest przykład takiej konfiguracji: pcbnew/github/nginx.conf. Najprostszą drogą do uruchomienia tego pośrednika jest nadpisanie domyślnego pliku nginx.conf tym plikiem i wykonanie polecenia export KIGITHUB=http://my_server:54321/KiCad gdzie my_server to adres IP lub domena komputera z uruchomionym Nginx.

2.4.7 Generalne zalecenia przy używaniu tabeli bibliotek

Biblioteki footprintów mogą być zdefiniowane globalne lub lokalnie dla obecnie wczytanego projektu. Biblioteki umieszczone w globalnej tabeli bibliotek użytkownika są zawsze dostępne i są zapisane w pliku fp-lib-table w katalogu domowym użytkownika. Globalne biblioteki będą dostępne nawet jeśli nie została otwarta lista sieci danego projektu. Inaczej sprawa się ma w przypadku lokalnych bibliotek, które są aktywne wyłącznie dla bieżącej listy sieci. Lokalna tabela bibliotek jest zapisywana w pliku fp-lib-table umieszczonym w tej samej ścieżce co lista sieci.

Nie ma przeszkód co do definiowania odnośników do bibliotek w obu tabelach. Dlatego też nie zostało odgórnie określone w jaki sposób użytkownik będzie wykorzystywał możliwości jakie dają globalne i lokalne tabele. Są jednak zalety i wady każdego z rozwiązań, które należy rozważyć.

- Można zdefiniować wszystkie biblioteki w globalnej tabeli bibliotek, co oznacza, że będą one zawsze dostępne gdy będą potrzebne.
 - Wadą takiego rozwiązania będzie utrudnione poszukiwanie wśród wielu bibliotek odpowiedniego footprintu dla danego komponentu.
- Można zdefiniować biblioteki w obu tabelach jednocześnie.
 - Zaletą takiego rozwiązania będzie możliwość zdefiniowania tylko tych bibliotek, które będą w danej chwili potrzebne oraz skrócenie czasu ich przeszukiwania.
 - Wadą tego rozwiązania będzie zaś to, że będzie trzeba zawsze pamiętać, by dodać odpowiednie biblioteki dla każdego nowego projektu.
- Można zdefiniować biblioteki w obu tabelach jednocześnie.

Sensowne staje się wtedy wpisanie bibliotek, które są wykorzystywane prawie we wszystkich projektach do tabeli globalnej, a w lokalnych tabelach umieszczać tylko te, które są przydatne tylko w tym konkretnym projekcie. Będzie to rozwiązanie kompromisowe, które będzie posiadało największą elastyczność kosztem zmniejszenia szybkości wyszukiwania.

Rozdział 3

Obsługa programu

3.1 Dostęp do poleceń

Pcbnew udostępnia wiele różnych poleceń, które mogą być uruchamiane za pomocą:

- Paska menu na samej górze ekranu.
- · Górnego paska ikon.
- Bocznego paska ikon znajdującego się z prawej strony.
- Bocznego paska narzędzi znajdującego się z lewej strony.
- Klawiszy myszy (opcje menu). Zwłaszcza:
 - Prawy klawisz otwiera menu podręczne gdzie dostępne są polecenia kontekstowe związane z elementem znajdującym się w miejscu kursora.
- Klawiatury (Klawisze funkcyjne F1, F2, F3, F4, Shift, Delete, +, -, Page Up, Page Down oraz Spacja). Klawisz Esc zaś służy do przerywania właśnie wykonywanej operacji.

Poniższy obrazek ilustruje niektóre z możliwości dostępu do poleceń:

Pcbnew (2014-03-08 BZR 4739)-product C:\kicad-wi	nbuilder-3.3\kicad\share\demos\video\video.kicad_pcb – 🗖 🗙
Plik Edytuj Widok Dodaj Ustawienia Wymiary Narzędzia Reguły projektowe Pomoc	
□ 🖓 � ♀ ♀ 🖴 😂 ۞ < 🔛 🎇 🚉 🖄	🔍 🚠 🗶 🔳 Cuivre (PgDn) 🔍 🜠 🗱 🗱 🚸 🔳
Ścieżka 0,203 mm* 🔻 Przelotka 0,889 mm* 👻 🎽 Siatka: 1,27 👻 Powięks	zenie 12700(🖌
X3 Cottpint D6 na Composant In Footprint D6 na Composant In Uchwyć element i przesuń In Uchwyć zwatłwe roboczą In Powiększ In Powiększ In Powiększenie In Powiększenie In Wybor powiększenie In In In In<	Watched Watched Watched Watched Przeciagnij G Obróć + R Obróć + R Obróć - S Balate V S Obrój parametrów E Edytuj za pomocą Edytora Footprintów S Disto Otprint Del Disto Otprint T Matei V S Disto Otprint S
LED Jan 25, 1970 /4BF03683/2D5AA041 Composant 2	0,0 Normalny LEDV discret/led5_vertical.wrl Słowo kluczowe: L
Z 127000 X 91,440000 Y	76,200000 dx 91,440000 dy 76,200000 d 119,028205 mm

3.2 Polecenia związane z myszą

3.2.1 Podstawowe polecenia

- Prawy przycisk
 - Pojedynczy klik: wyświetla na pasku informacyjnym charakterystyczne właściwości footprintu lub tekstu znajdującego się w miejscu kursora.
 - Podwójne kliknięcie: otwiera okno edycji dla elementu znajdującego się w miejscu kursora (o ile taki element daje taką możliwość).
- Przycisk centralny/rolka
 - Szybka zmiana powiększenia i parę komend w menedżerze warstw.
 - Przytrzymanie klawisza centralnego i przeciągnięcie myszy rysuje zaznaczenie obszaru który po zwolnieniu klawisza będzie powiększony na cały dostępny ekran roboczy. Kółkiem myszy można też przybliżać lub oddalać obszar znajdujący się wokół kursora.
- Prawy przycisk
 - Otwiera podręczne menu

3.2.2 Operacje na blokach

Operacje takie jak: przesuwanie, przerzucanie (na inną warstwę), kopiowanie, obracanie oraz kasowanie zawartości bloku są dostępne z menu podręcznego. Dodatkowo można też dokonać przybliżenia obszaru zaznaczonego jako blok.

Ramka zaznaczenia bloku jest rysowana poprzez przesunięcie kursora myszą razem z wciśniętym jej lewym klawiszem. Operacja związana z wyborem bloku jest przeprowadzana po zwolnieniu klawisza.

Naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy Shift, Ctrl, lub oba razem, podczas rysowania zaznaczenia automatycznie wybiera jedną z opcji: przesuwanie, przerzucanie, obrót lub kasowanie zawartości bloku:

Akcja	Efekt
Przesuwanie myszy z wciśniętym lewym klawiszem	Zaznaczanie obszaru w celu jego przesunięcia w inne
	miejsce
Shift + Przesuwanie myszy z wciśniętym lewym	Zaznaczanie obszaru w celu jego przerzucenia na
klawiszem	przeciwną warstwę
Ctrl + Przesuwanie myszy z wciśniętym prawym	Zaznaczanie obszaru w celu jego obrotu o 90°
klawiszem myszy	
Shift + Ctrl + Przesuwanie myszy z wciśniętym	Zaznaczanie obszaru w celu jego skasowania
lewym klawiszem myszy	
Wciśnięty centralny klawisz myszy	Zaznaczanie obszaru w celu jego powiększenia

Podczas przesuwania bloku:

- Można przesunąć blok na nową pozycję oraz z pomocą lewego klawisza myszy umieścić go w wybranej pozycji.
- By anulować operację można użyć prawego klawisza myszy i wybrać Ąnuluj blokź podręcznego menu (lub też skorzystać z klawisza *ESC*).

Alternatywnie jeśli żaden z klawiszy nie jest naciśnięty podczas rysowania bloku, można użyć prawego klawisza myszy by wyświetlić podręczne menu i wybrać żądaną akcję z listy dostępnych.

Dla każdej operacji blokowej okno wyboru pozwala na działania, które będą ograniczać się tylko do niektórych elementów. Każde z powyższych poleceń może zostać anulowane przez to samo menu podręczne lub przez naciśnięcie klawisza **Esc**.

3.3 Wybór siatki

W czasie tworzenia obwodu drukowanego kursor przesuwa się po siatce. Siatkę tą można włączyć lub wyłączyć z lewego panelu.

Dowolną predefiniowaną, bądź zdefiniowaną przez użytkownika siatkę można wybrać z listy rozwijanej pod głównym paskiem narzędzi lub z menu podręcznego. Siatkę użytkownika można zdefiniować z poziomu menu w **Wymiary** \rightarrow **Siatka użytkownika**.

3.4 Ustawianie powiększenia - Zoom

Poziom powiększenia może zostać zmieniony w następujący sposób:

- Otwórz menu podręczne (używając prawego klawisza myszy) i wybierz jedną z dostępnych pozycji.
- Użyj następujących klawiszy funkcyjnych:
 - F1: Zwiększenie (powiększenie)
 - F2: Zredukowanie (pomniejszenie)
 - F3: Odrysowanie widoku
 - F4: Centrowanie widoku na bieżącej pozycji kursora
- Przesunięcie kółka myszy.
- Przytrzymaj środkowy klawisz myszy, zaznaczając obszar, który ma zostać powiększony.

3.5 Wyświetlanie pozycji kursora

Pozycja kursora jest wyświetlana albo w calach (inch lub ``) lub w milimetrach (mm) zgodnie z wyborem wyświetlanych jednostek na lewym pasku opcji.

Niezależnie od wybranych jednostek Pcbnew zawsze pracuje z dokładnością 1 nanometra.

Pasek statusu wyświetlany na dole okna aplikacji zawiera następujące informacje:

- Bieżące powiększenie.
- Pozycję absolutną kursora.
- Pozycję względną kursora. Pozycję bazową (0,0) do której odnosi się pozycja względna można przenosić na dowolną pozycję absolutną za pomocą klawisza spacji. Dodatkowo wyświetlana jest bieżąca odległość do punktu bazowego.

Dodatkowo pozycję względną kursora można wyświetlać jako współrzędne polarne (promień + kąt). Zmiany sposobu wyświetlania pozycji względnej przełączyć za pomocą odpowiedniej opcji na lewym pasku opcji.

Z 22 X 119,634 Y 90,424 dx 119,634 dy 90,424 d 149,963 mm

3.6 Szybki dostęp do poleceń - Skróty klawiszowe

Wiele poleceń jest dostępnych bezpośrednio z klawiatury. Wybór może być wykonany zarówno w trybie małych jak i wielkich liter. Wiele skrótów jest pokazywany w menu. Niektóre skróty które nie występują jawnie to:

- Delete: usuwa footprint lub ścieżkę. (Operacja dostępna tylko w trybie przesuwania footprintów lub trasowania ścieżek)
- V: Jeśli jest aktywne narzędzie do prowadzenia ścieżek zmienia warstwę i wstawia przelotkę, jeśli aktualnie prowadzimy ścieżkę.
- + i -: Przełącza się na następną/poprzednią warstwę.
- ?: Pokazuje listę dostępnych skrótów klawiszowych.
- Spacja: Resetuje punkt odniesienia dla współrzędnych względnych.

3.7 Operacje na blokach

Operacje takie jak: przesuwanie, przerzucanie (na inną warstwę), kopiowanie, obracanie oraz kasowanie zawartości bloku są dostępne z menu podręcznego. Dodatkowo można też dokonać przybliżenia obszaru zaznaczonego jako blok.

Ramka zaznaczenia bloku jest rysowana poprzez przesunięcie kursora myszą razem z wciśniętym jej lewym klawiszem. Operacja związana z wyborem bloku jest przeprowadzana po zwolnieniu klawisza.

Naciskając i przytrzymując jeden z klawiszy Shift, Ctrl, lub oba razem, lub Alt, podczas rysowania zaznaczenia automatycznie wybiera jedną z opcji: przesuwanie, przerzucanie, obrót lub kasowanie zawartości bloku:

Akcja	Efekt
Przesuwanie myszy z wciśniętym lewym klawiszem	Przesunięcie obszaru w inne miejsce
Shift + Wciśnięty lewy klawisz myszy	Przerzucenie bloku na przeciwną warstwę
Ctrl + Wciśnięty prawy klawisz myszy	Obrót bloku o 90°
Shift + Ctrl + Wciśnięty lewy klawisz myszy	Skasowanie zawartości obszaru
Alt + Wciśnięty lewy klawisz myszy	Skopiowanie obszaru

Dla każdej operacji blokowej okno wyboru pozwala na działania, które będą ograniczać się tylko do niektórych elementów.

Każde z powyższych poleceń może zostać anulowane przez to samo menu podręczne lub przez naciśnięcie klawisza Esc.



14 / 135

3.8 Jednostki miar używane w oknach dialogowych

In mm

Przy wyświetlaniu rozmiarów są używane dwie jednostki miar: cal oraz mm zgodnie z wybraną opcją , którą można znaleźć na lewym panelu opcji. Jednakże można również wprowadzać dane także w innych dostępnych jednostkach gdy wprowadzana jest nową wartość.

Akceptowane jednostki:

1*in*	(1 cal)
1``	(1 cal/idem)
25 th	(25 thou)
25 mi	(25 milsów, to samo co thou)
6 mm	(6 mm, jak sama nazwa wskazuje)

Należy przy tym stosować się do pewnych zasad:

- Spacje pomiędzy liczbą a jednostką są dopuszczalne.
- Tylko dwie pierwsze litery są znaczące.
- W krajach, gdzie używany jest inny znak niż kropka (.) jako separator wartości dziesiętnych, można używać również kropki, zastępując nią właściwy dla danej lokalizacji znak separatora dziesiętnego. Zatem 1, 5 oraz 1.5 są tak samo traktowane.

3.9 Główne menu aplikacji

Pasek menu pozwala na dostęp do poleceń związanych z plikami (jak odczyt i zapis), opcjami konfiguracyjnymi, drukowaniem oraz rysowaniem z pomocą ploterów, jak również dostęp do plików pomocy.

Plik Edytuj Widok Dodaj Ustawienia Wymiary Narzędzia Reguły projektowe Pomoc

3.9.1 Menu Plik



Pozwala na ładowanie i zapisywanie plików z obwodem drukowanym, jak również pozwala na drukowanie bądź rysowanie gotowych obwodów drukowanych. Umożliwia ono też eksport danych o obwodzie drukowanym (w formacie GenCAD 1.4) w celu użycia ich w automatycznych testerach.

3.9.2 Menu Edycja

Pozwala na wykonanie pewnych edycji dotyczących całego projektu obwodu drukowanego:



3.9.3 Menu Widok



Funkcje służące do powiększania i pomniejszania widoku oraz podglądu 3D

3.9.3.1 Przeglądarka 3D

Otwiera przeglądarkę 3D. Poniżej znajduje się przykład obwodu drukowanego w przestrzeni 3D:

()	Podgląd 3D	- 🗆 🗙
Plik Ustawienia Pomoc		
📖 📑 🥥 🍳		% ♦ ♦ ♦ ♥ 🖗
Render time 16 ms (64,0 fps)	dx 0,40 dy 0,00	

3.9.3.2 Przełączanie trybu wyświetlania

Pozwala na przełączenie trybu wyswietlania grafiki.

• Domyślny

- OpenGL
- Cairo

3.9.4 Menu Dodaj

Zawiera te same funkcje co prawy pasek narzędzi.



3.9.5 Menu trasowania

Funkcje trasowania.



3.9.6 Menu Ustawienia



Pozwala na:

- Wybór aktywnych bibliotek footprintów.
- Pokazuje/ukrywa "Menedżera Warstw" (Po prawej stronie, pozwalającym na wybór kolorów warstw i pozostałych grup elementów. Umożliwia także na przełączanie widoczności warstw i grup elementów).
- Zarządzanie głównymi opcjami programu (jednostki, itp.)
- Zarządzanie pozostałymi opcjami wyświetlania
- Tworzeniem, edycją (i ponownym odczytaniem) pliku z definicją skrótów klawiszowych.

3.9.7 Menu Wymiary



Bardzo istotne menu. Pozwala na dostosowanie:

- Rozmiaru siatki użytkownika.
- Rozmiaru tekstów oraz szerokości linii podczas rysowania.

- Rozmiarów oraz charakterystyki pól lutowniczych.
- Ustawień globalnych związanych z warstwami masek: soldermaski oraz pasty.

3.9.8 Menu Narzędzia



3.9.9 Menu Reguły projektowe

Reguły projektowe		Pomoc
2	Edytor reguł	projektowych
E	Opcje warstv	v

Pozwala na dostęp do dwóch okien dialogowych:

- Ustawienia reguł projektowych (szerokości ścieżek, rozmiar przelotek, prześwit).
- Ustawienia warstw (liczba, dostępność oraz nazwy)

3.9.10 Menu Pomoc

Umożliwia wyświetlenie tego pliku pomocy oraz dostarcza informacji o wersji oprogramowania (O programie).

3.10 Polecenia związane z ikonami na głównym pasku narzędzi

Ten pasek narzędziowy daje bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji programu Pcbnew.

🕞 🔛 🖄 🔒 🎇 🥞	0	२. 🕞 🗛 🔍 🎇 🕷 🔳 Cuivre (PgDn)	v 🗹 🌐 🗱 🗱 🚺
Ścieżka 0,203 mm* 👻 🛛 Przelotka 0,889 mm*	Siatka: 1,27	✓ Powiększenie 12700(✓	

Tworzy nowy projekt obwodu drukowanego.
Otwiera uprzednio zapisany projekt obwodu drukowanego.

	Zapisuje projekt obwodu drukowanego.
	Wybiera rozmiar strony (pola roboczego) oraz pozwala na modyfikację właściwości pliku.
	Otwiera edytor footprintów pozwalający na podgląd lub edycję bibliotek footprintów.
5 🕐	Cofa lub przywraca ostatnie edycje (do 10 poziomów).
	Wyświetla menu z opcjami wydruku.
	Wyświetla menu z opcjami rysowania schematu.
\odot \bigcirc	Przybliżanie i oddalanie pola roboczego (względem centralnego punktu ekranu).
(*	Odświeża ekran.
R	Automatycznie dopasowuje powiększenie.
	Wyszukuje footprinty lub teksty.
NET	Operacje związane z listą sieci (wybór, odczyt, testowanie oraz kompilacja).
*	Sprawdzanie poprawności projektu DRC (<i>Design Rule Check</i>): Automatycznie sprawdza poprawność poprowadzonych ścieżek (zgodność z listą sieci i regułami).
Soudure (PgDn) 👻	Wybór aktywnej warstwy.
	Wybór pary warstw (dla przelotek).
	Tryb ręcznego lub automatycznego przesuwania footprintów: jeśli ta ikona jest aktywna menu podręczne przełącza się w tryb pracy z footprintami.
#	Tryb ścieżek i autoroutingu: jeśli ta ikona jest aktywna menu podręczne przełącza się w tryb pracy ze ścieżkami.
€	Umożliwia bezpośredni dostęp do autoroutera on-line: FreeRoute.
	Pokazuje lub ukrywa konsolę skryptów języka Python

3.10.1 Panel dodatkowy:

Track 17.0	*	Wybiera aktualnie używaną szerokość ścieżki.
Via 65.0	*	Wybiera aktualnie używany rozmiar przelotki.

- *** -* * *	Automatyczna szerokość ścieżek: jeśli jest aktywna, podczas tworzenia nowej ścieżki rozpoczynającej się na innej ścieżce, szerokość tej ścieżki zostanie ustawiona tak samo jak ścieżka od której się zaczyna.
Grid 50.0 🔽	Wybór aktualnego rozmiaru siatki.
Zoom 128 🗸	Wybór powiększenia.

-4-3-	10	Podswietlenie całej sieci do której należy wskazana ścieżka lub pole lutownicze.
1	×.	Pokazuje lokalne połączenia wspomagające (w footprintach lub padach).
	888	Wstawia footprint z biblioteki na płytkę.
9	٦	Tworzenie ścieżek i przelotek.
0	J	Tworzenie wypełnionych stref (pola miedzi).
 O	0	Tworzenie stref odciętych (anty pola miedzi).
5		Rysowanie linii na warstwach technicznych (tzn. nie będących warstwami sygnałowymi).
T	\odot	Rysowanie okręgów na warstwach technicznych (tzn. nie będących warstwami sygnałowymi).
PH ♦		Rysowanie łuków lub wycinków okręgu na warstwach technicznych (tzn. nie będących warstwami sygnałowymi).
÷ Î	Τ	Wstawianie dowolnego tekstu.
1	₩	Rysowanie linii wymiarowych na warstwach technicznych (tzn. nie będących warstwami sygnałowymi).
!	+	Wstawianie znaczników do składania warstw (występują one na wszystkich warstwach).
		Usuwanie elementów wskazywanych przez kursor. Uwaga: Gdy kasowane są elementy występujące na tej samej pozycji, elementy są wskazywane zgodnie z ich priorytetem od najmniejszego do największego (w odwrotnej kolejności: ścieżki, teksty, footprinty). Funkcja Ćofnijńa górnym pasku narzędzi pozwala na cofnięcie operacji usunięcia elementu.
	•	Ustawianie punktu przesunięcia dla plików wierceń oraz położeń elementów.

3.11 Polecenia związane z ikonami na prawym panelu

Zatrzymuje pracę używanego aktualnie narzędzia.

Ten pasek narzędzi daje dostęp do podstawowych narzędzi edycji PCB:

2

 \square

3

	Ustawienie punktu odniesienia siatki (początek siatki). Użyteczne przy edycji i ustawianiu footprintów. Można go również ustawić z menu Wymiary → Siatka .
--	--

- Wstawianie footprintów, ścieżek, stref wypełnień, tekstów, itp.
- Podświetlanie sieci.
- Tworzenie opisów, elementów graficznych...
- Usuwanie elementów składowych footprintu.

24 / 135

3.12 Polecenia związane z ikonami na lewym panelu

Lewy panel umożliwia szybką zmianę najczęściej używanych opcji.

	h	
ð	Ø	Wyłącza lub włącza opcję bieżącego sprawdzania DRC (<i>Design Rule Checking</i>). Ostrożnie: Gdy DRC jest wyłączone można tworzyć również błędne połączenia.
tr		Włącza lub wyłącza wyświetlanie siatki (Uwaga: Zbyt mała siatka może nie być wyświetlana).
⊿∳ In	4	Włącza lub wyłącza wyświetlanie współrzędnych polarnych dla współrzędnych względnych.
mm -∔	In ↔ mm	Przełącza pomiędzy wyświetlaniem/wprowadzaniem danych w postaci cali lub milimetrów.
°~°	2	Zmienia kształt kursora.
11 1×1	8	Wyświetla połączenia wspomagające (nitki wskazujące niedokończone połączenia pomiędzy footprintami).
9		Wyświetla dynamiczne połączenia wspomagające podczas przesuwania footprintów.
٩	Ŭ	Włącza lub wyłącza automatyczne kasowanie starych ścieżek.
9	্য	Przełącza tryb wyświetlania stref.
	٩	Pokazuje całość (obramowanie i wypełnienie).
¥	9	Pokazuje tylko obramowanie (wypełnienia są ukryte).
	ø	Włącza lub wyłącza wyświetlanie punktów lutowniczych w trybie uproszczonym (tyko zarys).
20 20	X	Włącza lub wyłącza wyświetlania przelotek w trybie uproszczonym (tylko zarys).
	×	Włącza lub wyłącza wyświetlania ścieżek w trybie uproszczonym (tylko zarys).
	¥	Włącza lub wyłącza tryb wysokiego kontrastu. W trybie tym aktywna warstwa jest wyświetlana własnym kolorem, natomiast reszta warstw jest wyświetlana w odcieniach szarości. Tryb taki jest zwykle używany w obwodach wielowarstwowych.



3.13 Menu podręczne i szybka edycja elementów na PCB

Kliknięcie prawym klawiszem przywołuje menu podręczne, którego zawartość zależna jest od elementu nad jakim obecnie znajduje się kursor.

Menu to daje natychmiastowy dostęp do:

- Zmiany wyświetlania obszaru roboczego (centrowanie widoku wokół kursora, przybliżania lub oddalania widoku oraz wyboru powiększenia z listy).
- Ustawiania rozmiaru siatki.
- Dodatkowo kliknięcie prawym klawiszem na elemencie włącza możliwość edycji jego często używanych parametrów.

Poniższe zrzuty ekranowe ukazują jak wyglądać będzie menu podręczne.

3.14 Tryby pracy

Pcbnew posiada trzy podstawowe tryby pracy, które można wybrać z poziomu głównego paska narzędzi. Tryby te zmieniają postać menu podręcznego.

oraz wyłączone	Tryb normalny
włączony	Tryb automatycznego lub ręcznego przesuwanie footprintów
włączone	Tryb ścieżek i autoroutingu

3.14.1 Praca normalna

• Menu podręczne bez wyboru elementu



Menu podręczne przy ścieżce



• Menu podręczne przy module


3.14.2 Tryb Automatycznego lub ręcznego przesuwanie footprintów

Te samo menu przy włączonym trybie *Ręcznego lub Automatycznego przesuwania footprintów* () aktywna).

• Menu podręczne bez wyboru elementu



• Menu podręczne przy ścieżce



• Menu podręczne przy module



3.14.3 Tryb Ścieżek i autoroutingu

To samo przy trybie Ścieżek i autoroutingu (

• Menu podręczne bez wyboru elementu

Ц,	Uchwyć element i przesuń	т	🔀 🔐 🔳 Cuivre (PaDn) 🗸 🚺 👫 🕂 🏠
	Autorouter	×.	🚬 Wybierz parę warstw
\mathbf{h}	Rozpocznij ścieżkę	х	Automatyczne trasowanie ścieżek wszystkich footprintów
ŧ⊾	Wybierz szerokość ścieżki	+	Resetuj niepołączone
	Wybierz warstwę roboczą		Comp
Q	Wyśrodkuj	F4	
€	Powiększ	F1	F.Adh
Q	Pomniejsz	F2	B.Adh
Q	Odśwież widok	F3	
R	Dopasuj powiększenie	Home	B.Silks
Q	Wybór powiększenia	+	
**	Wybór siatki	+	Dwgs.
×	Zamknij		Eco2.

• Menu podręczne przy ścieżce



• Menu podręczne przy module



Rozdział 4

Implementacja schematu na obwodzie drukowanym

4.1 Połączenie schematu z obwodem drukowanym

Schemat jest łączony z Pcbnew z pomocą pliku listy sieci, która normalnie jest tworzona przez program do edycji schematów. Pcbnew akceptuje listy sieci w formatach Eeschema lub ORCAD PCB 2. Lista sieci jaka jest generowana przez program do edycji schematu jest zwykle niekompletna, gdyż nie ma w niej zawartej informacji o footprintach jakie będą posiadać poszczególne komponenty na PCB. W konsekwencji potrzebny jest plik pośredni, który zawierał będzie odpowiednie połączenia pomiędzy komponentami a ich footprintami. Do tego celu służy program CvPcb, który może generować pliki *.cmp. Program ten uaktualnia także listę sieci używając informacji o powiązaniach footprintów.

CvPcb może również tworzyć pliki numeracji wstecznej *.stf, które mogą być ponownie wczytane do schematu w celu zmodyfikowania pola *Obudowa* w każdym z komponentów, skracając tym samym czas potrzebny na wypełnianie tego pola przy edycji schematu. W programie Eeschema podczas kopiowania komponentów, kopiowane są również informacje zawarte w tym polu, a oznaczenia zostają przywrócone do stanu sprzed numeracji dla późniejszego procesu auto-numeracji przyrostowej.

Pcbnew odczytuje zmodyfikowany plik z listą sieci .net i, jeśli istnieje, plik .cmp. W przypadku footprintu zmienionego bezpośrednio w Pcbnew, plik .cmp jest automatycznie uaktualniany co pozwala na jego wykorzystanie przy numeracji wstecznej w programie Eeschema.

Proszę spojrzeć na rysunek w podręczniku "Pierwsze kroki w programie KiCad" w sekcji *Schemat pracy w programie KiCad*, który ilustruje jak poruszać się w programie KiCad i jakie pliki są wymieniane pomiędzy aplikacjami wchodzącymi w skład pakietu.

4.2 Procedura tworzenia podstaw obwodu drukowanego

Po stworzeniu potrzebnego schematu by rozpocząć pracę nad odwodem drukowanym należy:

- Tworzenie listy sieci używając Eeschema.
- Przypisać z pomocą CvPcb każdemu komponentowi znajdującemu się na liście sieci wygenerowanej przez Eeschema odpowiedni footprint, który będzie go reprezentował na PCB.
- Uruchomić Pcbnew oraz odczytać zmodyfikowaną listę sieci. To spowoduje również odczyt danych o footprintach.

Pcbnew po tych operacjach automatycznie załaduje wskazane footprinty. Footprinty te będzie można porozmieszczać na obwodzie drukowanym manualnie lub automatycznie, a później wytrasować łączące je ścieżki.

4.3 Procedura aktualizacji obwodu drukowanego

Gdy schemat został zmieniony, należy ponownie wykonać następujące kroki:

- Generowanie nowej listy sieci używając programu Eeschema.
- Jeśli zmiany na schemacie spowodowały dodanie nowych komponentów, należy im przypisać footprinty używając programu CvPcb.
- Uruchomić Pcbnew i ponownie załadować zmodyfikowaną listę sieci (to spowoduje również ponowne załadowanie fragmentu pliku z wyborem footprintów).

Po wykonaniu tych kroków Pcbnew załaduje automatycznie wszystkie nowe footprinty, doda nowe połączenia z listy sieci oraz usunie niepotrzebne już połączenia. Proces te zwie się renumeracja i jest zwykłą procedurą gdy tworzony jest PCB lub jest on uaktualniany.

4.4 Odczytywanie listy sieci - Ładowanie footprintów - Opcje

4.4.1 Okno obsługi listy sieci

Okno to jest dostępne za pomocą polecenia ukrytego pod ikoną NE

Niepołączone ścieżki: Pozostaw Usuń Dodatkowe footprinty: Pozostaw Usuń	Wczytaj bieżącą listę sieci Zamknij Testuj footprinty
 Pozostaw Usuń Dodatkowe footprinty: Pozostaw Usuń 	Wczytaj bieżącą listę sieci Zamknij Testuj footprinty
O Usuń Dodatkowe footprinty: Pozostaw Usuń	Zamknij Testuj footprinty
Dodatkowe footprinty: Pozostaw	Zamknij Testuj footprinty
Pozostaw	Testui footprinty
Ousun	
Nazwy sieci z niepołączonych pól:	Odbuduj połączenia płytki
Pozostaw	Zapisz wiadomości do pliku
🔾 Usuń	
lana Arida Arida ant	
iemos\video\video.net	Przeglądaj
	 Usuń Nazwy sieci z niepołączonych pól: ● Pozostaw Usuń w oknie wiadomości nie modyfikując płytki) lemos\video\video.net

4.4.2 Dostępne opcje

White and for a training the same and surgers	Oncia przydatna nadazas nanownago wazytywania
wybierz jooiprini biorąć pod uwagę	Opcje przydatne podczas ponownego wczytywania
	zmodyfikowanej listy sieci. Można wybrać czy Pcbnew
	będzie się posługiwał oznaczeniami lub znacznikami
	czasowymi. Korzystając z pierwszej opcji w przypadku
	gdy na schemacie została zmieniona numeracja elementów
	to Pcbnew może ponownie załadować już istniejące
	footprinty jako nowe. Druga opcja pozwala tego uniknąć,
	gdyż istniejące footprinty posiadające unikalny znacznik
	czasowy nie zostaną załadowane ponownie i nastąpi tylko
	zmiana oznaczeń istniejących footprintów.
Zamień footprinty	Jeśli footprint został zmieniony na liście sieci to przy
	wczytywaniu listy sieci można wybrać, czy Pcbnew ma
	zachować poprzedni footprint lub zamienić go na nowy.
Niepołączone ścieżki	Pozwala wybrać, czy poprzednio wykonane ścieżki nie
	pasujące już do nowej listy sieci mają zostać usunięte.
Dodatkowe footprinty	Włącza lub wyłącza usuwanie footprintów które pozostały
	na płytce, lecz nie ma ich na liście sieci. Uwaga!
	Footprinty z atrybutem Zablokowane nie zostaną usunięte.
Nazwy sieci z niepołączonych pól	Pozwala na usunięcie lub pozostawienie nazw sieci z pól
	lutowniczych, które pomimo iż istnieją na liście sieci nie są
	z niczym innym połączone. Uwaga! Eeschema dla
	każdego pinu zawsze tworzy nazwę sieci, by Pcbnew mógł
	lepiej wykrywać niedopasowania footprintów.

4.4.3 Ładowanie nowych footprintów

W trybie wyświetlania GAL gdy nowe footprinty zostaną znalezione w liście sieci, zostaną one załadowane, rozdzielone i będą gotowe do przesunięcia jako grupa w inne miejsce.



J-1 P7 P7 P7 CONN-19X2 CONN-19X2 CONN-19X2

W trybie wyświetlania Legacy gdy nowe footprinty zostaną znalezione w liście sieci, zostaną one załadowane i poukładane w punkcie zerowym (0, 0).

Domyślnie zostaną one umieszczone na stosie na pozycji 0,0, z którego można je przesunąć w inne miejsca jeden po drugim. Jednak lepszym rozwiązaniem jest ich automatyczne przeniesienie i rozłożenie. W tym celu wymagane będą:

Aktywacja trybu Automatycznego przesuwania footprintów (

Przesunięcie kursora myszy w puste pole na obszarze roboczym i wywołanie podręcznego menu:



- Przesuń nowe footprinty jeśli istnieje już obrys płytki ze znajdującymi się na niej footprintami.
- **Przesuń wszystkie footprinty**, jeśli operacja rozmieszczenia footprintów uruchamiana jest po raz pierwszy (tworzymy nowy obwód drukowany)

Poniżej można zobaczyć przykład działania pierwszego z tych poleceń:



Rozdział 5

Warstwy w programie Pcbnew

5.1 Wprowadzenie

Pcbnew może pracować na 50 rożnych warstwach:

- Od 1 do 16 warstw miedzi przeznaczonych do prowadzenia ścieżek sygnałowych.
- Do 14 warstw technicznych o okreslonym przeznaczeniu:
 - 12 par warstw (górna/dolna): Kleju, Pasty, Opisu, Maski, Otoczenia, Produkcyjna
 - 2 samodzielnych warstw: Krawędzi, Marginesu
- 4 warstw pomocniczych które można wykorzystać dowolnie: Komentarzy, ECO1, ECO2, Rysunkowa

5.2 Ustawianie warstw roboczych

By uruchomić narzędzie Ustawień warstw z menu głównego, wybierz Reguły projektowe \rightarrow Opcje warstw.

Liczba dostępnych warstw miedzi, ich nazwy lub funkcje są konfigurowane w tym oknie. Można również wyłączać nieużywane warstwy techniczne.

Us	tawienia	a warstwy	×
Domyślne ustawienia warstw		Warstwy ście	żek
Własny	~	4	¥
Warstwy			
Nazwa Włączony	Тур		
F.Adhes		•	Poza płytką, produkcyjna 🔥 🔺
F.Paste		✓	Poza płytką, produkcyjna
F.SilkS		✓	Na płytce, nie jest war. miedzi
F.Mask		✓	Na płytce, nie jest war. miedzi
Composant]		sygnałowa 🗸 🗸
Interne_2]	✓	sygnałowa 🗸 🗸
Interne_1]	✓	sygnałowa 🗸 🗸
Cuivre]	✓	sygnałowa 🗸 🗸
B.Mask		✓	Na płytce, nie jest war. miedzi
B.SilkS		✓	Na płytce, nie jest war. miedzi
B.Paste		✓	Poza płytką, produkcyjna
B.Adhes		✓	Poza płytką, produkcyjna
Edge.Cuts		✓	Krawędziowa
Eco1.User		✓	Os_pomocnicza
Eco2.User		✓	Os_pomocnicza
Cmts.User		✓	Os_pomocnicza 🗸 🗸
			OK Anuluj

5.3 Opisy warstw

5.3.1 Warstwy sygnałowe (miedzi)

Warstwy sygnałowe to warstwy używane między innymi przez auto-router do prowadzenia ścieżek sygnałowych. Warstwy numerowane są od 0 (pierwsza warstwa na górze) do 31 (na dole). Ponieważ nie ma możliwości umieszczania komponentów na warstwach **wewnętrznych** (numery 1 do 30), tylko warstwy 0 i 31 są warstwami **komponentów**.

Warstwom sygnałowym można nadawać nazwy własne. Warstwy miedzi posiadają również atrybuty używane przez zewnętrzny router on-line: *FreeRouter*. Przykładem domyślnych nazw są: **F.Cu** oraz **In0** dla warstwy 0.

r.Paste	✓	Poza płytką, produkcyjna
F.SilkS	~	Na płytce, nie jest war. miedzi
F.Mask	✓	Na płytce, nie jest war. miedzi
Composant	✓	sygnałowa 🗸 🗸
Interne_2	✓	sygnałowa 🗸 🗸
Interne_1	<	sygnałowa 🗸 🗸
Cuivre	✓	sygnałowa zasilania
B.Mask	✓	łączona zworek
B.SilkS	-	Na płytce, nie jest war, miedzi

5.3.2 Pary warstw technicznych

12 warstw technicznych występują parami: jedna na górze, jedna na dole. Można je odróżnić od innych poprzez prefiksy "F."i "B."w nazwie. Elementy składające się na footprint (pola lutownicze, obrysy i tekst) znajdujące się na tych warstwach są automatycznie odwracane i przesuwane gdy footprint jest przemieszczany pomiędzy stronami płytki.

Dostępne pary warstw technicznych to:

Kleju (F.Adhes i B.Adhes)

Warstwy kleju są używane przy mocowaniu elementów SMD za pomocą kleju w przypadku obwodów drukowanych, których montaż odbywa się przez lutowanie na fali (Wave soldering).

Pasty (F.Paste i B.Paste)

Warstwy pasty lutowniczej (**Solder Paste**) dla elementów SMD są używane do produkcji szablonów pozwalających aplikować pastę lutowniczą wyłącznie na polach lutowniczych przeznaczonych dla elementów montowanych powierzchniowo w piecach rozpływowych (Reflow soldering). Teoretycznie tylko elementy montowane powierzchniowo zajmują te warstwy.

Opisowa (F.SilkS i B.SilkS)

Warstwy opisowe są używane do rysowania uproszczonych obrysów elementów. Są przeznaczone do rysowania grafiki przedstawiającej polaryzację elementu, znaczników desymetryzujących, referencji, czy też zwykłych tekstów z opisem.

Maski (F.Mask i B.Mask)

Warstwy anty-cynowania definiują maskę wykorzystywane przy wstępnym cynowaniu PCB. Normalnie wszystkie pola lutownicze jakie znajdują się na jednej (montaż SMT) lub na obu stronach (montaż THT) są maskowane, aby zapobiegać pokryciu ich lakierem (zwanym popularnie Soldermaską) w końcowym procesie produkcyjnym.

Otoczenia (F.CrtYd i B.CrtYd)

Używane do określania ile miejsca fizycznie zajmuje komponent na płytce PCB z zapasem dla automatów montujących.

Produkcyjna (F.Fab i B.Fab)

Używane do rysowania planu rozkładu elementów na płytce. Plan ten jest wykorzystywany przy programowaniu automatów montujących elementy i przy finalnym sprawdzaniu poprawności obsadzenia tych elementów.

5.3.3 Niezależne warstwy techniczne

Krawędziowa (Edge.Cuts)

Warstwa ta jest zarezerwowana dla graficznego opisu obramowania płytki. Dowolny element (grafika, tekst, element pozycjonujący...) umieszczony na tej warstwie zostanie przeniesiony na pozostałe warstwy.

Marginesu (Margin)

Warstwa ta jest przeznaczona do narysowania obrysu elementów wystających poza płytkę.

5.3.4 Warstwy dla własnego użytku

Warstwy te można używać swobodnie. Można na nich przykładowo umieszczać teksty instrukcji dla montażystów lub z opisem połączeń, albo też rysunki konstrukcyjne. Ich nazwy to:

- Cmts.User Warstwa przeznaczona na komentarze użytkownika
- Eco1.User Warstwa przeznaczona na komentarze dla wytwórcy PCB
- Eco2.User Warstwa przeznaczona na komentarze dla wytwórcy PCB
- Dwgs.User Warstwa przeznaczona na rysunki użytkownika

5.4 Wybór aktywnej warstwy

Wybór aktualnie aktywnej warstwy może być przeprowadzony na kilka sposobów:

- Używając prawego panelu warstw ("Menedżer warstw").
- Używając listy rozwijanej na górnym pasku narzędzi.
- Używając menu podręcznego (wywoływanego prawym klawiszem myszy).
- Używając klawiszy klawiatury + oraz (działa tylko w przypadku warstw sygnałowych).
- Używając klawiszy skrótów.

5.4.1 Wybór z pomocą Menedżera warstw



5.4.2 Wybór z pomocą dodatkowego paska narzędzi



Za pomocą tej listy można bezpośrednio wybrać warstwę roboczą.

Oprócz tego lista ta wyświetla dodatkowo skróty klawiszowe przypisane niektórym warstwom.Hot keys to select the working layer are displayed.

5.4.3 Wybór z menu podręcznego



W przypadku wywołania menu podręcznego można wybrać aktywną warstwę korzystając z polecenia "Wybierz warstwę roboczą". Po wybraniu pokaże się dodatkowe okno:



5.5 Wybór warstw dla stawiania przelotek

W przypadku pracy w trybie Ścieżek i autoroutingu, (aktywna jest ikona na głównym pasku narzędzi), menu podręczne dostarcza dodatkowych opcji związanych z wyborem pary warstw, na której stawiane będą przelotki:

\mathbf{Y}	Rozpocznij ścieżkę	х
\$	Przeciągnij przelotkę	G
8	Wybierz warstwę roboczą	
*	Zmień średnice przelotek i otworów	E
ŧ⊾	Wybierz szerokość ścieżki	•
Î	Usuń	•
ŧ℃	Edycja rozmiarów wszystkich ścieżek i przelotek	
Ł	Ustaw flagi	•
Ц,	Uchwyć element i przesuń	т
	Autorouter	+
Q	Wyśrodkuj	F4
€	Powiększ	F1
Q	Pomniejsz	F2
Q	Odśwież widok	F3
R	Dopasuj powiększenie	Home
Q	Wybór powiększenia	+
***	Wybór siatki	•
X	Zamknij	

Po wybraniu polecenia *Wybierz parę warstw*, otworzy się dodatkowe okno, gdzie będzie można przypisać wirtualnym warstwom *Górnej* i *Dolnej* odpowiednie warstwy sygnałowe, które będą łączone za pomocą przelotek.



Przy umieszczaniu przelotki na warstwie roboczej (aktywnej), warstwa ta zostaje automatycznie przełączona na jej alternatywną warstwę w wybranej wcześniej parze warstw dla przelotek.

Przelotki są również wstawiane automatycznie podczas trasowania ścieżek, gdy nastąpi zmiana warstwy roboczej za pomocą klawiszy skrótów.

5.6 Używanie trybu wysokiego kontrastu

Tryb ten jest włączany za pomocą ikony Kony (na lewym panelu opcji).

W trybie tym, aktywna warstwa jest wyświetlana swoim własnym kolorem, natomiast pozostałe warstwy są wyświetlane w odcieniach szarości.

Zwykle taki tryb wyświetlania jest użyteczny w dwóch przypadkach:

5.6.1 Warstwy miedzi w trybie wysokiego kontrastu

W przypadku używania więcej niż czterech warstw roboczych, opcja ta pozwala użytkownikowi lepiej zorientować się, która warstwa jest w danej chwili aktywna:

Tryb pracy normalnej (aktywna jest warstwa dolna):



Tryb pracy z **wysokim kontrastem** (aktywna jest warstwa dolna):



5.6.2 Warstwy techniczne

Inaczej wygląda sprawa trybu wysokiego kontrastu w przypadku gdy chcielibyśmy podejrzeć zawartość warstw maskujących (np. pasty lutowniczej lub maski cynowania), które normalnie nie są wyświetlane gdyż przykrywają je warstwy sygnałowe.

Maski na polach lutowniczych są wyświetlane jeśli ten tryb jest aktywny.



Tryb normalny (aktywna warstwa soldermaski na stronie górnej):

Tryb wysokiego kontrastu (aktywna warstwa soldermaski na stronie górnej):



Rozdział 6

Tworzenie i modyfikacja projektu obwodu drukowanego

6.1 Tworzenie płytki

6.1.1 Rysowanie obrysu płytki

Dobrym pomysłem jest rozpoczęcie tworzenia płytki z obwodem drukowanym od zdefiniowania jej obrysu. Obrys płytki jest zwykle rysowany za pomocą kilku segmentów linii. By taki obrys narysować w programie Pcbnew należy wybrać najpierw warstwę *Edge.Cuts* jako aktywną warstwę oraz użyć polecenia "Dodaj linię lub wielokąt"by narysować poszczególne odcinki wielokąta klikając w kolejnych narożnikach, a następnie klikając dwukrotnie by zakończyć obrys. Płytki zwykle mają bardzo precyzyjnie ustalone wymiary, dlatego przy rysowaniu obrysu może być konieczne posługiwanie się informacjami o położeniu kursora na pasku statusu. Pomocny może stać się mechanizm współrzędnych względnych, których punkt zerowy można dowolnie przestawiać. Zmianę jednostek w jakich są wyświetlane informacje na pasku statusu można przeprowadzić za pomocą klawisza skrótu *Alt-U*. Nic nie stoi także na przeszkodzie by w obrysie płytki zawrzeć również krzywe, okręgi lub łuki:

- 1. Wybrać jedno z dostępnych narzędzi Dodaj okrąg lub Dodaj łuk.
- 2. Kliknąć w miejscu gdzie ma znaleźć się środek okręgu lub łuku.
- 3. Poruszając myszą ustawić odpowiedni promień.
- 4. Zakończyć rysowanie klikając ponownie.

Notatka

Szerokość linii stanowiącej obrys może zostać zmieniona w menu "Ustawienia"(zalecana szerokość to 150 w jednostkach 1/10 milsa) lub za pomocą jej właściwości, ale zmiana może nie być widoczna do czasu przełączenia widoku na widok pełny.

Przykładowy rezultat może wyglądać tak:



6.1.2 Używanie rysunków w formacie DXF do rysowania obrysu płytki

Jako alternatywę do bezpośredniego rysowania obrysu płytki w programie Pcbnew, można skorzystać z możliwości jego importu z rysunku zapisanego w formacie DXF.

Użycie importu pozwala na utworzenie o wiele bardziej skomplikowanych kształtów płytek niż tych utworzonych za pomocą narzędzi programu Pcbnew.

Można na przykład wykorzystać jeden z programów CAD, by zdefiniować kształt płytki dopasowując go do konkretnej mechaniki obudowy.

6.1.2.1 Przygotowanie rysunku DXF w celu importu do programu KiCad

Importowanie rysunków DXF w programie KiCad nie wspiera niektórych właściwości plików DXF, takich jak **POLYLINES** oraz **ELLIPSIS**. Pliki DXF, które używają tych właściwości wymagają wykonania dodatkowych kroków w celu przygotowania ich do procesu importu.

Do tego typu konwersji można użyć programu LibreCAD lub podobnego.

Jak pierwszy krok, wszystkie **POLYLINES** muszą zostać podzielone (Exploded) w ich oryginalne prostsze kształty. W programie LibreCAD należy wykonać poniższe kroki:

- 1. Otwórz kopię pliku DXF.
- 2. Wybrać kształt płytki (wybrane kształty są pokazywane jako przerywane linie).
- 3. W menu Modyfikacje, wybierz polecenie Rozdziel.
- 4. Wciśnij ENTER.

W następnym kroku, złożone krzywe, takie jak ELLIPSIS muszą być podzielone na małe odcinki "przybliżone"do wymaganego kształtu. Dzieje się to automatycznie, gdy plik DXF jest eksportowany lub zapisywany w starszym formacie DXF R12 (format R12 nie obsługuje skomplikowanych kształtów krzywych, aplikacje CAD muszą przekonwertować te kształty na kolejne segmenty linii. Niektóre aplikacje CAD umożliwiają konfigurację liczby lub długości używanych segmentów linii). W LibreCAD długość segmentu jest na ogół wystarczająco mała by stosować ją w kształtach obrysu.

W LibreCAD, należy wykonać następujące kroki, aby wyeksportować plik w formacie DXF R12:

- 1. Z menu Plik, użyj polecenia Zapisz jako...
- 2. W oknie dialogowym **Save Drawing As** znajduje się wybór **Save as type:** blisko dolnej krawędzi okna dialogowego. Wybrać opcję **Drawing Exchange DXF R12**.
- 3. Opcjonalnie wpisać inną nazwę pliku w polu File name:.
- 4. Kliknij Zapisz

Powstały plik DXF jest już gotowy by zaimportować go do programu KiCad.

6.1.2.2 Importowanie pliku DXF do programu KiCad

Następujące kroki opisują proces importu przygotowanego pliku DXF jako kształtu płytki w programie KiCad. Należy pamiętać, że zachowanie polecenie "Importżóżni się nieco w zależności od używanego trybu wyświetlania.

Używanie domyślnego trybu grafiki:

- 1. W menu Plik, wybrać polecenie Import i wybrać opcję Plik DXF.
- 2. W oknie dialogowym Importuj plik DXF użyć przycisku Przeglądaj by wybrać przygotowany do importu plik DXF.
- 3. W opcji *Punkt początkowy (0,0) dla DXF:*, wybrać miejsce umieszczenia punktu odniesienia pliku DXF względem koordynatów obwodu drukowanego (w prograie KiCad punkt (0,0) znajduje się w górnym lewym rogu). Gdy wybrano opcję *Pozycja zdefiniowna przez użytkownika* należy wpisać koordynaty w pola *Pozycja X:* oraz *Pozycja Y:*.
- 4. W rozwijanej liście *Warstwa:*, wybrać odpowiednią warstwę gdzie nastąpi import. W programie KiCad warstwą obrysu jest **Edge.Cuts**.
- 5. Kliknij OK.

Użycie trybu "OpenGL" lub "Cairo":

- 1. W menu Plik, wybrać polecenie Import i wybrać opcję Plik DXF.
- 2. W oknie dialogowym Importuj plik DXF użyć przycisku Przeglądaj by wybrać przygotowany do importu plik DXF.
- 3. Opcja Punkt początkowy (0,0) dla DXF: jest ignorowana w tym trybie.
- 4. W rozwijanej liście *Warstwa:*, wybrać odpowiednią warstwę gdzie nastąpi import. W programie KiCad warstwą obrysu jest **Edge.Cuts**.
- 5. Kliknij OK.
- 6. Kształt zostanie przymocowany do kursora i może być przesuwany po całym arkuszu.
- 7. Kliknięcie myszą pozwala upuścić kształt w wybranym miejscu.

6.1.2.3 Przykład zaimportowanego kształtu z pliku DXF

Poniżej znajduje się przykład obrysu zaimportowanego z pliku DXF, w którym elipsoidalne części zostały aproksymowane przez odcinki proste.



6.1.3 Odczytywanie listy sieci stworzonej na podstawie schematu

X

By wczytać listę sieci należy wybrać ikonę NET na głównym pasku narzędzi. Otworzy się następujące okno dialogowe:

	Lista sieci	×
Wybierz footprint biorac pod uwage	Niepołączone ścieżki:	
Oznaczenie	Pozostaw	Wczytaj bieżącą listę sieci
○ Znacznik czasowy	🔾 Usuń	
Źródło footprintu:	Dodatkowe footprinty:	Zamknij
◯ Z listy sieci	Pozostaw	Testuj footprinty
Oddzielnego pliku .cmp	🔿 Usuń	
Bieżące footprinty:	Nazwy sieci z niepołączonych pól:	Odbuduj połączenia płytki
Pozostaw	 Pozostaw 	Zapisz wiadomości do pliku
🔿 Zmień (jeśli trzeba)	🔿 Usuń	
Pokaż wszystkie wiadomości Plik listy sieci:		
C:\kicad-winbuilder-3.3\kicad\share\	demos\video\video.net	Przeglądaj
Wiadomości:		
		~

Jeśli pole z nazwą pliku listy sieci (ścieżką) w tym oknie nie jest poprawne, należy użyć przycisku "Przeglądajóbok tego pola aby znaleźć poprawną listę sieci. Po tym należy użyć przycisku "Wczytaj bieżącą listę sieci"by program odczytał zawartość wybranego pliku. Footprinty które nie zostały jeszcze załadowane, zostaną wczytane i umieszczone w jednym miejscu (później poznamy metody ich automatycznego układania).



Jeśli żaden footprint jeszcze nie został ustawiony, wszystkie footprinty pojawią się w jednym miejscu, co może nieco przeszkadzać w rozpoznaniu każdego z nich. Można jednak je wstępnie rozłożyć używając polecenia "Przesuń wszystkie footprinty"dostępnego z menu podręcznego. Poniżej znajduje się fragment obszaru roboczego po wykonaniu tego polecenia:



Notatka

Jeśli płytka zostanie zmodyfikowana przez zamianę istniejących footprintów na nowe przez CvPcb (na przykład przy zamianie rezystorów o mocy 0.25W na większe 0.5W), będzie wymagane skasowanie istniejących elementów przed załadowaniem przez Pcbnew footprintów zastępczych. Jednakże, jeśli footprint ma zostać zamieniony przez istniejący footprint, łatwiej jest wykonać to używając okna z właściwościami footprintów, dostępnego z menu podręcznego.

6.2 Poprawianie płytki

Bardzo często niezbędne jest poprawienie płytki po dokonaniu zmian na schemacie.

6.2.1 Aby poprawki te przenieść również na płytkę należy:

- 1. Stworzyć nową listę sieci na podstawie zmodyfikowanego schematu. Jeśli został dodany choćby jeden nowy element, należy mu przypisać footprint za pomocą CvPcb.
- 2. Na koniec wczytać nową listę sieci w programie Pcbnew.

6.2.2 Usuwanie nieprawidłowych ścieżek

Pcbnew umożliwia automatyczne skasowanie nieprawidłowych ścieżek, które mogłyby pozostać po zmianach. By taką możliwość włączyć należy w oknie zaznaczyć opcję "Usuń"w grupie Ńiepołączone ścieżki":

Niepołączone ścieżki:	
Pozostaw	
🔿 Usuń	

Można również dokonać modyfikacji tych ścieżek manualnie (funkcja DRC pozwala na zidentyfikowanie takich ścieżek).

6.2.3 Usuwanie nadmiarowych elementów

Pcbnew może również usunąć footprinty, które po zmianach na schemacie nie posiadają swojego odzwierciedlenia na liście sieci. **Operacja ta jest opcjonalna** i domyślnie wyłączona.

Opcja ta jest wymagana gdy na płytce zostaną dodane z poziomu Pcbnew dodatkowe footprinty (np. otwory montażowe pod śruby mocujące), które nie mają swoich odpowiedników na schemacie.

Dodatkowe footprinty:
Pozostaw
🔿 Usuń

Jeśli opcja "Dodatkowe footprintyźostanie przełączona w tryb "Usuń", footprinty nie odpowiadające elementom z listy sieci zostaną usunięte, chyba, że dla takich footprintów zostanie zaznaczona opcja Źablokowany"we właściwościach footprintu. Ogólnie dobrym nawykiem jest aktywacja powyższej właściwości dla wszystkich footprintów stanowiących tylko elementy "mechaniczne".

Przesuwanie i rozmieszczanie
Wolny
○ Zablokowany

6.2.4 Zmodyfikowane footprinty

Jeśli footprint został zmodyfikowany na liście sieci (przez program CvPcb) i taki footprint jest już umieszczony na płytce, to nie będzie on modyfikowany przez Pcbnew, chyba, że opcja zamiany footprintów w oknie listy sieci będzie aktywna:

Bieżące footprinty:	
Pozostaw	
🔘 Zmień (jeśli trzeba)	

Zmiany footprintów (na przykład rezystorów o innych rozmiarach) może być też wykonana bezpośrednio poprzez edycję właściwości footprintu lub masową zamianę poprzez polecenie Źamień footprint(y)"dostępne w oknie właściwości footprintów.

6.2.5 Opcje zaawansowane - wybór odcisków czasowych zamiast oznaczeń

Czasami oznaczenia na schemacie ulegają zmianie bez żadnych istotnych zmian w obwodzie drukowanym (dotyczy to samych oznaczeń - przykładowo z R5 na R6, U4 na U3...). PCB w takim przypadku pozostaje bez zmian (z wyjątkiem ewentualnie warstwy opisowej). Niemniej jednak wewnętrznie (na liście połączeń), komponenty i footprinty są reprezentowane za pomocą ich oznaczeń. W tej sytuacji pomocne może stać się zaznaczenie opcji Źnacznik czasowy"w grupie "Wybierz footprint biorąc pod uwagę"przed ponownym odczytaniem listy sieci:

Wybierz footprint biorąc pod uwagę:
Oznaczenie
○ Znacznik czasowy

Z pomocą tej opcji, Pcbnew podczas wczytywania listy sieci identyfikuje footprinty nie przez ich nadane im oznaczenia, ale przez odcisk czasowy nadawany im podczas wstawiania symboli na schemacie i który przenoszony jest przez CvPcb na footprinty. Odcisk czasowy jest automatycznie generowany przez Eeschema i zawiera w sobie zakodowaną datę oraz czas umieszczenia symbolu na schemacie.

Ostrzeżenie

Stosując tą opcję należy zachować dodatkowe środki ostrożności! (najlepiej wcześniej zapisać plik z projektem PCB). Wynika to z tego, że zastosowana technika nieco się komplikuje w przypadku elementów zawierających wiele elementów składowych (np. 7400 ma 4 takie same części i jedną wspólną obudowę). W tej sytuacji, odcisk czasowy nie jest jednoznacznie określony (w 7400 nie będzie czterech odcisków - po jednym dla każdej części). Niemniej jednak, opcja odcisków czasowych zazwyczaj rozwiązuje problemy przy ponownie wykonanej renumeracji schematu.

6.3 Błyskawiczna zamiana footprintów umieszczonych na płytce

Błyskawiczna zamiana footprintu (lub kilku identycznych footprintów) na nowe footprinty jest często bardzo użyteczna. Cały proces jest bardzo prosty.

- 1. Należy kliknąć na footprint jaki chcemy zmienić by otworzyć okno z właściwościami footprintu.
- 2. Uruchomienie polecenia Źamień footprint(y)".

Zmień fo	potprinty(y)			
Edytor footprintów				
Atrybuty	Przesuwanie i rozmieszczanie			
O Normalny	Wolny			
Normalny+Wstawianie	○ Zablokowany			

Opcje powiązane z zamianą footprintów:

	Zamień footprinty	×
Bieżący footprint PQFP100	Opcje	ОК
Bieżąca wartość XC4003/PQ100	Zamień footprint Zamień te same footprinty	Zamknij
	Zamień te same footprinty+wartość	Odtwórz listę .cmp
Nowy footprint PQFP100	○ Zamień wszystkie	Przeglądaj
Wiadomości:		
		^

Przy zmianach footprintów dostępne są dodatkowe opcje:

- Zamień footprint xx by zmienić tylko bieżący footprint.
- Zamień te same footprinty yy by dokonać zmian dla wszystkich footprintów takich samych jak bieżący footprint.
- Zamień te same footprinty mające tą samą wartość by dokonać zmian dla wszystkich footprintów takich samych jak bieżący footprint, ale pomijając te które posiadają inną wartość.
- Uaktualnij footprinty na płytce powoduje ponowne załadowanie wszystkich footprintów na płytce.

Rozdział 7

Rozmieszczanie footprintów

7.1 Wspomagane rozmieszczanie footprintów

Podczas przesuwania footprintów, można wyświetlić tzw. *ratsnets* (czyli linie pokazujące połączenia), które wspomagają proces ustawiania elementów. By włączyć tą funkcję należy kliknąć i aktywować ikonę znajdującą się na lewym pasku narzędzi.

7.2 Rozmieszczanie manualne

Należy wybrać footprint z pomocą prawego przycisku myszy, a następnie wybrać polecenie "Przesuńź menu podręcznego. Później korzystając z myszy przesunąć footprint nad odpowiednią pozycję i umieścić go klikając lewym przyciskiem myszy. W razie potrzeby wybrany footprint można obracać, odwracać lub poddawać edycji. Aby przerwać operację należy wybrać z menu podręcznego polecenie *Anuluj*.

Tutaj można zobaczyć footprint z aktywnymi liniami wspomagającymi podczas jego przesuwania.



Układ elementów po rozmieszczeniu footprintów może wyglądać w ten sposób:



7.3 Automatyczne przesuwanie footprintów

Generalnie, footprinty mogą być przesuwane tylko jeśli nie zostały źablokowane". Atrybut ten może zostać wyłączony lub włączony z podręcznego menu (rozwijane prawym klawiszem myszy nad footprintem) podczas trybu automatycznego przesuwania footprintów lub z pomocą "Właściwości"footprintu.

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, nowe footprinty ładowane podczas odczytywania listy sieci zostaną umieszczone w jednym miejscu na płytce. Pcbnew jednak udostępnia narzędzia do automatycznego rozmieszczenia footprintów, co ułatwi proces wyboru i ustawiania footprintów.

- Wybierz tryb "Przesuwania footprintów" (Ikona 🖬 na głównym pasku narzędzi).
- W tym trybie podręczne menu będzie wyglądać dwojako:

Jeśli pod kursorem znajduje się footprint:



Jeśli pod kursorem nie znajduje się żaden footprint:



W obu przypadkach dostępne są następujące polecenia:

- Przesuń wszystkie footprinty pozwala na automatyczne rozmieszczenie footprintów, które nie posiadają atrybutu Źablokowany". Polecenie to jest używane głównie po pierwszym wczytaniu listy sieci.
- Przesuń nowe footprinty pozwala na automatyczne rozmieszczenie footprintów, które jeszcze nie zostały umieszczone wewnątrz obrysu PCB. Polecenie to wymaga, by przed jego użyciem został narysowany początkowy obrys płytki, tak by było wiadomo jakie footprinty można automatycznie rozmieścić.

7.4 Automatyczne rozmieszczanie footprintów

7.4.1 Charakterystyka narzędzia do automatycznego rozmieszczania footprintów

Automatyczne rozmieszczanie footprintów umożliwia umieszczenie footprintów na 2 warstwach płytki drukowanej (jednak przenoszenie footprintów na dolną warstwę miedzi nie jest automatyczne).

Celem tego narzędzie jest również ustalenie najlepszej orientacji footprintów (obrót o 0, 90, -90, 180 stopni). Rozmieszczanie jest wykonywane zgodnie z algorytmem optymalizującym, który wyszukuje minimalne odległości połączeń wspomagających i dąży do stworzenia przestrzeni pomiędzy większymi footprintami posiadającymi wiele pól lutowniczych. Kolejność rozmieszczania jest zoptymalizowana tak, by początkowo rozmieszczać większe footprinty z większą ilością pól lutowniczych.

7.4.2 Przygotowanie pola edycji

Pcbnew może rozmieścić footprinty automatycznie, jednakże wymagane jest wspomaganie tego procesu, ponieważ żadne oprogramowanie nie jest w stanie odgadnąć co użytkownik chciałby osiągnąć.

Przed wykonaniem automatycznego rozmieszczeni footprintów należy:

- Stworzyć obrys płytki (Może być nawet dość skomplikowany, byle by obrys został zamknięty).
- Dokonać ręcznego rozmieszczenia kluczowych footprintów bądź elementów (Złącz, otworów montażowych...).
- Podobnie poszczególne footprinty SMD oraz footprinty krytyczne (na przykład duże footprinty) muszą znaleźć się na odpowiedniej stronie płytki i trzeba to wykonać ręcznie.
- Po zakończeniu ręcznego rozmieszczenia kluczowych footprintów, footprinty te muszą zostać zablokowane by automat ich

już nie przemieszczał. W trybie automatycznego przesuwania footprintów z ikoną w stanie aktywnym, należy kliknąć prawym klawiszem i wybrać z podręcznego menu polecenie Źablokuj footprint". Można to również wykonać z pomocą okna dialogowego z właściwościami footprintu.

• Po tym można już uruchomić proces automatycznego rozmieszczania. W trybie automatycznego przesuwania footprintów, kliknąć prawym klawiszem i z podręcznego menu wybrać polecenie "Globalne przesuwanie i rozmieszczanie- a następnie Automatyczne rozmieszczenie wszystkich footprintów".

Podczas automatycznego rozmieszczania footprintów, Pcbnew może dokonywać optymalizacji związanej z reorientacją footprintów. Jednakże obracanie footprintów może zostać wykonane tylko jeśli będzie ono dopuszczalne dla danego footprintu (zobacz Edycja właściwości footprintów").

Zwykle, rezystory i kondensatory nie posiadające polaryzacji pozwalają na obrót o 180 stopni. Niektóre footprinty (na przykład małe tranzystory) dopuszczają obrót o +/- 90 stopni oraz o 180 stopni.

Dla każdego footprintu jeden z suwaków dopuszcza obrót o 90 stopni, a drugi suwak dopuszcza obrót o 180. Ustawienie ich w pozycji 0 uniemożliwia obrót, zaś ustawienie 10 dopuszcza go, a pośrednia wartość wskazuje poziom dopuszczenia możliwości obrotu w przód/tył.

Zezwolenie na obrót może zostać ustanowione w trakcie edycji footprintu umieszczonego już na płytce. Jednak zalecane jest, by takie opcje były ustalane już na poziomie elementów bibliotecznych, gdyż opcje te mogą być dziedziczone za każdym razem kiedy dany footprint będzie używany.

7.4.3 Interaktywne automatyczne rozmieszczanie footprintów

Podczas automatycznego rozmieszczania elementów może być konieczne przerwanie tej operacji (klawiszem Esc) i ręcznego przemieszczenia footprintu. Używając polecenia Automatyczne rozmieszczenie następnego footprintu"można wznowić proces automatycznego rozmieszczania z miejsca gdzie zostało ono przerwane.

Polecenie Automatyczne rozmieszczenie nowych footprintów"pozwalana na automatyczne rozmieszczenie footprintów, które nie zostały jeszcze umieszczone wewnątrz obrysu płytki. Polecenie to nie przesuwa już rozmieszczonych footprintów wewnątrz obrysu, niezależnie od stanu blokady tych footprintów.

Polecenie Automatyczne rozmieszczenie footprintu"powala zaś na ponowne rozmieszczenie footprintu, który wskazuje kursor myszy, nawet gdy blokada footprintu jest aktywna.

7.4.4 Uwagi końcowe

Pcbnew automatycznie określa możliwe strefy rozmieszczenia footprintów biorąc pod uwagę również obrys płytki, który niekoniecznie musi być prostokątny (może być okrągły lub posiadać wycięcia, itp.).

Jeśli płyta nie jest prostokątna, obrys musi być zamknięty aby Pcbnew mogło określić, co jest w środku i to, co jest poza obrysem. W ten sam sposób, jeśli na płytce występują wewnętrzne wycięcia, ich obrysy będą musiały być również zamknięte.

Pcbnew oblicza możliwe strefy umieszczenia footprintów na podstawie obrysu płytki, następnie sprawdza każdy footprint po kolei przesuwając go nad tym obszarem w celu ustalenia optymalnej pozycji na której może go umieścić.

Rozdział 8

Ustawienia i parametry trasowania ścieżek

8.1 Opcje główne

8.1.1 Dostęp do głównego okna narzędzia

Najważniejsze ustawienia reguł projektowych są dostępne z menu:



i są ustalane w oknie dialogowym wywoływanym poleceniem Reguły projektowe.

8.1.2 Opcje główne

Bieżące ustawienia są wyświetlane na pasku narzędziowym.



8.2 Opcje główne

Opcje główne można dostosować z pomocą menu Ustawienia \rightarrow Główne:



Wywołanie tego polecenia spowoduje wyświetlenie okna z ustawieniami, a w nim szereg opcji (Nas w tej chwili interesują te w grupie *Opcje*):

	Ustawienia główne	×
Współrzędne Prostokątny Polarne Jednostki cale Milimetry Kursor Mały krzyż Kursor pełnoekranowy	 Łącz maksymalnie: 3 ▲ Auto zapis (minut): 10 ▲ Kąt obrotu: 90,0 Opcje Ostosuj kontrolę reguł projektowych podczas trasowania Pokaż połączenia wspomagające Pokaż połączenia wspomagające footprintu Usuń niepołączone ścieżki Ścieżki tylko pod kątem 45 stopni Linie graficzne tylko pod kątem 45 stopni Używaj ścieżek z podwójnym segmentem 	Przyciągaj do padów Nigdy ● W trakcie tworzenia ścieżek Zawsze Przyciągaj do ścieżek Nigdy ● W trakcie tworzenia ścieżek Zawsze Przyciągaj do ścieżek Zawsze Panoramowanie i przybliżanie Nie centruj i nie przesuwaj kursora przy powiększaniu Użyj środkowego klawisza myszy do przesuwania widoku Panoramuj tylko do obszaru dającego się przesuwać ✓ Panoramuj podczas przesuwania obiektów
		OK Anuluj

Dla ścieżek dostępne są następujące opcje:

- Ścieżki tylko pod kątem 45 stopni: Pozwala na prowadzenie ścieżek tylko pod kątem 0, 45 lub 90 stopni.
- Ścieżka z podwójnym segmentem: Podczas tworzenia ścieżek, zostaną wyświetlane dwa jej segmenty (jeśli ścieżka nie jest linią prostą).
- Automatyczne usuwanie ścieżek: Podczas tworzenia ścieżek, stare trasy nowo prowadzonych ścieżek zostaną automatycznie usunięte.
- *Przyciągaj do pól lutowniczych*: Powoduje, że podczas tworzenia ścieżek kursor będzie przyciągany do pada jeśli pojawi się w jego obrębie.
- Przyciągaj do ścieżek: Powoduje, że podczas tworzenia ścieżek kursor będzie przyciągany do centralnej linii innych ścieżek.

8.3 Klasy połączeń

Pcbnew pozwala na zdefiniowanie parametrów trasowania ścieżek dla każdej z sieci. W rzeczywistości taka funkcjonalność byłaby kłopotliwa, zatem wprowadzono system grupowania podobnych sieci.

- Grupa podobnych sieci jest zwana klasą połączeń.
- Na liście zawsze musi się znaleźć klasa Default.
- Użytkownik może zdefiniować inne klasy połączeń.

Dla pojedynczej klasy można zdefiniować:

- Szerokość ścieżki oraz rozmiar przelotek razem z rozmiarem wierceń.
- Minimalną odległość (clearance) jaką należy zachować pomiędzy polami lutowniczymi i ścieżkami (lub przelotkami).
- Podczas trasowania ścieżek, Pcbnew automatycznie wybiera odpowiednią klasę połączeń na podstawie nazwy sieci i jej przynależności do klasy, i stosuje ustalone dla danej klasy parametry ścieżek oraz przelotek.

8.3.1 Ustawienia i parametry trasowania ścieżek

Wybór parametrów trasowanych ścieżek jest ustalany w menu: Reguły projektowe \rightarrow Reguły projektowe.

8.3.2 Edycja klas połączeń

Edytor klas połączeń pozwala na:

- Dodawanie lub usuwanie klas połączeń.
- Ustawiania dla poszczególnych klas szczególnych parametrów: odległość, szerokość ścieżek, rozmiar przelotek.
- Przypisywanie poszczególnych sieci do utworzonej lub domyślnej klasy połączeń.

	Prześwi	t Szerokość ścieżki	i Średnica przelotki		Otwór przelotki	Średnica mikroprzelotki	Otwór mikrop	orzelotki
Default	0,2032	0,2032	0,889		0,635	0,508	0,127	
pwr	0,2286	0,2286	0,889		0,635	0,508	0,127	
			Dodaj		Jsuń Prze	esuń w górę		
Lista powiązań: * (Any)			~			* (Anv)		
Siné		laca	^			Siné	Klaca	
SIEC		aldsd				SIEC	Default	
+51/)efault				+51/	Default	
/ESVIDEO-RVB/BU	IF D)efault	_			/ESVIDEO-RVR/RI LIE	Default	
/ESVIDEO-RVB/BLL)efault	_			/ESVIDEO-RVB/BLUE IN	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	CO D)efault	_		<<<	/ESVIDEO-RVB/DPC0	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	C1 D)efault	_			/ESVIDEO-RVB/DPC1	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	C2 D	efault			>>>	/ESVIDEO-RVB/DPC2	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	C4 D	efault		1 1 MA	1	/ESVIDEO-RVB/DPC4	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	C5 D	efault		<< wy	olerz wszystkie	/ESVIDEO-RVB/DPC5	Default	
/ESVIDEO-RVB/DP	C7 C	efault		Wybier	wernetkie SS	/ESVIDEO-RVB/DPC7	Default	
/ESVIDEO-RVB/GRI	EN D	efault		wybiel.	2 WSZYSIKIE	/ESVIDEO-RVB/GREEN	Default	
/ESVIDEO-RVB/GR	EN IN D	efault				/ESVIDEO-RVB/GREEN IN	l Default	
/ESVIDEO-RVB/OE	RVB- D	efault				/ESVIDEO-RVB/OE_RVB-	Default	
/ESVIDEO-RVB/PC	40 E	efault				/ESVIDEO-RVB/PCA0	Default	
/ESVIDEO-RVB/PC	A2 D	efault				/ESVIDEO-RVB/PCA2	Default	
/ESVIDEO-RVB/RD	CDA- D	efault				/ESVIDEO-RVB/RDCDA-	Default	
/ESVIDEO_RVR/REE	а г	afault	~			/ESVIDEO_RVR/REE_	Default	
n 1 - 7 1								

8.3.3 Edycja reguł globalnych

Oprócz reguł związanych z klasami połączeń dostępne są też reguły globalne. Dotyczą one:

- Włączania/wyłączania przelotek ślepych i zagrzebanych.
- Włączania/wyłączania mikroprzelotek.
- Ustawiania minimalnych rozmiarów ścieżek i przelotek.

Jeśli jakaś wartość jest mniejsza niż minimalna wartość określona tutaj, DRC wygeneruje błąd. Drugi panel, w którym można określić globalne reguły projektowe wygląda następująco:
	en Reguły glo	balne	
Opcje przelotek			Dopuszczalna wartość minimalna:
Przelotki ślepe	e/zagrzebane:		Minimalna szerokość ścieżki (mm): 0,2032
Slepe/zagrz	ebane przelotki	niedozwolone	
⊖ Ślepe/zagrz	⊖ Ślepe/zagrzebane przelotki dozwolone		Min. średnica przelotki (mm): 0,889
O Siepe, zagrzebane przełotki dozwołonie			Min. rozmiar otworu przelotki (mm): 0,508
Mikroprzelotk	ii:		
Mikroprzelo	otki niedozwolo	ne	Min. średnica mikroprzelotki (mm): 0,508
O Mikroprzelo	otki dozwolone		Min. średnica otworu mikroprzelotki (mm): 0,127
- ·			
Własne rozmiar	y przelotek:	ala wybranych	Własna szerkość ścieżek:
Średnica otwor	u: puste pole lul	0 => Domyślna wartość	z klasy połączeń
	Średnica	Wiercenie	Szerokość
D 1 41 4			Ścieżka 1
Przelotka 1			
Przelotka 1 Przelotka 2			Ścieżka 2
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3			Ścieżka 2 Ścieżka 3
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 6 Ścieżka 7
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 8			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 6 Ścieżka 7 Ścieżka 8
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 8			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 6 Ścieżka 7 Ścieżka 8 Ścieżka 9
Przełotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 9 Przelotka 10			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 6 Ścieżka 7 Ścieżka 9 Ścieżka 10
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 10 Przelotka 11			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 7 Ścieżka 8 Ścieżka 10
Przelotka 1 Przelotka 3 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 9 Przelotka 10 Przelotka 11			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 7 Ścieżka 8 Ścieżka 10 Ścieżka 11 Ścieżka 12
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 5 Przelotka 6 Przelotka 7 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 8 Przelotka 10 Przelotka 11 Przelotka 12			Ścieżka 2Ścieżka 3Ścieżka 4Ścieżka 5Ścieżka 7Ścieżka 8Ścieżka 10Ścieżka 11Ścieżka 12
Przelotka 2 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 7 Przelotka 7 Przelotka 7 Przelotka 7 Przelotka 10 Przelotka 11 Przelotka 12 Addomości:			Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 7 Ścieżka 8 Ścieżka 10 Ścieżka 12
Przelotka 1 Przelotka 2 Przelotka 3 Przelotka 4 Przelotka 5 Przelotka 7 Przelotka 7 Przelotka 8 Przelotka 8 Przelotka 10 Przelotka 11 Przelotka 12 Fradomości: Bieżace ustav	vienia qłówn	e:	Šcieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Ścieżka 8 Ścieżka 8 Ścieżka 10 Ścieżka 12

Okno dialogowe pozwala także manualnie określić rozmiary ścieżek i przelotek wybranych przez użytkownika.

Podczas trasowania ścieżek, można wybrać jedną z tych wartości by utworzyć ścieżkę lub przelotkę o innym rozmiarze pomijając tymczasowo domyślne wartości zapisane w klasach połączeń.

System taki jest szczególnie użyteczny, gdy na krótkim odcinku będzie wymagana inna szerokość trasowanej ścieżki (np. w przypadku przeprowadzania ścieżek pomiędzy punktami lutowniczymi).

8.3.4 Parametry minimalne przelotek

Pcbnew obsługuje trzy typy przelotek:

- Przelotki na wylot (zwykłe przelotki).
- Przelotki ślepe i zagrzebane.
- Mikroprzelotki, podobne do przelotek zagrzebanych ale ograniczone do zewnętrznych warstw i najbliższych im warstw sąsiednich. Są one przeznaczone do łączenia układów montowanych w technologii BGA z najbliższą warstwą wewnętrzną. Rozmiar takich przelotek jest bardzo mały, a otwory są z reguły wykonywane laserowo.

Domyślnie, wszystkie przelotki mają ten sam rozmiar wiercenia.

To okno dialogowe określa najmniejsze akceptowalne wartości parametrów przelotek. Na płytce, mniejsze przelotki niż określone tutaj wygenerują błąd DRC.

8.3.5 Parametry ścieżki

Określa minimalny dopuszczalny rozmiar szerokości ścieżki. Jeśli jakaś wartość jest mniejsza niż minimalna wartość określona tutaj, DRC wygeneruje błąd.

8.3.6 Określone wymiary

Vłasne rozmian	/ przelotek:		Własna szerko	ość ścieżek:
rednica otworu	:: puste pole lu	b 0 => Domyślna	połączeń	
	Średnica	Wiercenie		Szerokość
Przelotka 1			Ścieżka 1	
Przelotka 2			Ścieżka 2	
Przelotka 3			Ścieżka 3	
Przelotka 4			Ścieżka 4	
Przelotka 5			Ścieżka 5	
Przelotka 6			Ścieżka 6	
Przelotka 7			Ścieżka 7	
Przelotka 8			Ścieżka 8	
Przelotka 9			Ścieżka 9	
Przelotka 10			Ścieżka 10	
Przelotka 11			Ścieżka 11	
Przelotka 12			Ścieżka 12	

Okno dialogowe pozwala także manualnie określić rozmiary ścieżek i przelotek wybranych przez użytkownika. Podczas trasowania ścieżek, można wybrać jedną z tych wartości by stworzyć ścieżkę lub przelotkę o innym rozmiarze pomijając tymczasowo domyślne wartości zapisane w klasach połączeń.

8.4 Przykłady i typowe rozmiary

8.4.1 Szerokość ścieżki

Użyj największej możliwej wartości, zgodnie z minimalnymi rozmiarami podanymi tutaj:

Jednostki	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	CLASS 4	CLASS 5
mm	0.8	0.5	0.4	0.25	0.15
mils	31	20	16	10	6

8.4.2 Izolacja (prześwit)

Jednostki	CLASS 1	CLASS 2	CLASS 3	CLASS 4	CLASS 5
mm	0.7	0.5	0.35	0.23	0.15
mils	27	20	14	9	6

Zwykle, minimalny prześwit jest bardzo podobny do minimalnej szerokości ścieżki.

8.5 Przykłady

8.5.1 Prosty

- Prześwit: 0.35mm (0.0138 cali).
- Szerokość ścieżki: 0.8mm (0.0315 cali).
- Rozmiar padu dla układów scalonych i przelotek: 1.91mm (0.0750 cali).
- Rozmiar padu dla elementów dyskretnych: 2.54mm (0.1 cala).
- Szerokość ścieżki masy: 2.54mm (0.1 cala).



8.5.2 Standard

- Prześwit: 0.35mm (0.0138 cala).
- Szerokość ścieżki: 0.5mm (0.0127 cala).
- Szerokość pada dla układów scalonych: stosuje się wydłużanie pól lutowniczych by umożliwić prowadzenie ścieżek pomiędzy padami i dać jeszcze wystarczającą ilość miejsca na powierzchnię kleju (1.27 x 2.54 mm -→ 0.05 x 0.1 cala).
- Przelotki: 1.27mm (0.0500 cala).



8.6 Trasowanie manualne

Trasowanie manualne jest zalecane, a to dlatego, że jest to jedyna metoda oferująca pełną kontrolę nad priorytetami trasowania ścieżek. Przykładowo, preferowane jest rozpoczęcie trasowania od ścieżek zasilania, tak by miały one właściwą szerokość, odpowiednio krótką długość oraz były znacząco odseparowane od ścieżek sygnałowych (dla sygnałów analogowych lub cyfrowych). A następnie należy trasować newralgiczne ścieżki. Pośród innych problemów, automatyczne trasowanie ścieżek często wymaga wielu przelotek. Jednak automatyczne trasowanie może być przydatne w pozycjonowaniu footprintów. Wraz z nabywaniem doświadczenia, prawdopodobnie dla wielu początkujących projektantów stanie się jasne, że automatyczne trasowanie jest przydatne do szybkiego trasowania óczywistych ścieżek", jednak pozostałe ścieżki najlepiej jest trasować ręcznie.

8.7 Pomoc w trasowaniu ścieżek

Pcbnew oferuje parę ułatwień przy trasowaniu manualnym. Może na przykład wyświetlać połączenia wspomagające (ratsnest),

jeśli opcja 👫 na lewym panelu jest aktywna.

Narzędzie **t** pozwala na podświetlanie wybranej sieci (wystarczy tylko kliknąć na ścieżkę lub na pole lutownicze należący do danej sieci)

Nad procesem trasowania ścieżek czuwa również DRC, które sprawdza ścieżki podczas ich trasowania w czasie rzeczywistym

i nie dopuści do tworzenia ścieżek, które nie spełniają reguł DRC. Można wyłączyć DRC za pomocą ikony www. na lewym pasku narzędzi, ale jest to niezalecane i w sumie niebezpieczne. Opcja ta powinna być wyłączana tylko w szczególnych przypadkach.

8.7.1 Trasowanie ścieżek

Można użyć ikony znajdującej się na prawym pasku narzędzi. Nowa ścieżka musi rozpoczynać od punktu lutowniczego albo na innej ścieżce, ponieważ Ppcbnew musi wiedzieć do jakiej sieci ma należeć nowo trasowana ścieżka (oraz w celu dopasowania reguł DRC).



Podczas prowadzenia ścieżki, Pcbnew wyświetla najbliższe połączenia wspomagające (ich ilość można określić za pomocą opcji "Maksymalna ilość łącz" w oknie dialogowym wywoływanym przez polecenie Ustawienia \rightarrow Główne).

Aby zakończyć trasowanie ścieżki można posłużyć się menu podręcznym gdzie wybieramy polecenie Źakończ ścieżkę". Można również skorzystać z odpowiedniego klawisza skrótów (*End*) albo po prostu dwukrotnie kliknąć lewym klawiszem myszy.



8.7.2 Przesuwanie i przeciąganie ścieżek

Gdy aktywne jest narzędzie do trasowania ścieżek , ścieżkę znajdującą się w miejscu kursora można przesuwać wybierając klawisz skrótu *M*. W podobny sposób można również ścieżkę przeciągać (łącznie z najbliższymi jej segmentami) używając klawisza skrótu *G*.

8.7.3 Wstawianie przelotek

Przelotki mogą być umieszczane tylko podczas trasowania ścieżek:

- Z wykorzystaniem opcji Wstaw przelotkę z menu podręcznego.
- Za pomocą klawisza skrótu V.
- Automatycznie, jeśli podczas trasowania zostaje zmieniona warstwa sygnałowa za pomocą odpowiednich klawiszy skrótów.

8.8 Wybór/Edycja szerokości ścieżek oraz rozmiaru przelotek

Po kliknięciu na ścieżce lub polu lutowniczym, Pcbnew automatycznie wybiera odpowiednią **klasę połączeń** i szerokość ścieżki oraz rozmiar przelotki pochodzić będzie z parametrów tej klasy.

Jak wcześniej zostało zauważone, Ędytor Reguł globalnych"posiada narzędzie do wprowadzenia dodatkowych rozmiarów ścieżek i przelotek.

- Do wyboru rozmiarów można wykorzystać rozwijane listy na górnym pasku narzędzi.
- Gdy przycisk jest aktywny, bieżąca szerokość ścieżki może zostać wybrana z menu podręcznego, wybierając podmenu Wybierz szerokość ścieżki.
- Dlatego użytkownik może korzystać z domyślnych wartości z klas połączeń, lub w razie potrzeby określonej wartości.

8.8.1 Wybór szerokości ścieżek i rozmiaru przelotek z paska narzędzi

🕞 🗒 🖄 🏭 🗱 🕤	2 🔒 🗎 🔍 G	🞗 🗨 🖳 🖳 🚠 😻 🔳 Cuivre (PgDn)	- 🖌 🛱 🗱 🔹
Ścieżka 0,203 mm* 🗸 🛛 Przelotka 0,889 mm*	V 👬 Siatka: 1,27	V Powiększenie 12700(V	

Ścieżka 0,203 mm* 🗸	Wyświetla aktualną szerokość ścieżki. Gwiazdka oznacza, że dana wartość jest wartością domyślną z klasy połączeń.
Ścieżka 0,432 mm* V Ścieżka 0,432 mm* Ścieżka 0,381 mm Ścieżka 0,762 mm	Z pomocą rozwijanej listy można wybrać szerokość ścieżki. Pierwsza wartość na liście jest zawsze wartością ustaloną w klasie połączeń. Inne wartości to szerokości ścieżek wpisane w zakładce Reguły Globalne.
Przelotka 0,889 mm* 🗸	Wyświetla aktualny rozmiar przelotki. Gwiazdka oznacza, że dana wartość jest wartością domyślną z klasy połączeń.
Przelotka 1,397 mm* Przelotka 1,397 mm* Przelotka 1,524 mm/ 0,762 m	Z pomocą rozwijanej listy można wybrać rozmiar przelotki. Pierwsza wartość na liście jest zawsze wartością ustaloną w klasie połączeń. Inne wartości to rozmiary przelotek wpisane w zakładce <i>Reguły</i> <i>Globalne</i> .
	Gdy włączony: Automatyczna selekcja szerokości ścieżek. Gdy rozpoczynamy ścieżkę w miejscu innej ścieżki, nowa ścieżka będzie miała tą samą szerokość co istniejąca ścieżka.

Siatka: 0,635 🗸	Wybór rozmiaru siatki.
Powiększenie 88900 🗸	Wybór powiększenia.

8.8.2 Używanie menu podręcznego

Można wybrać nowy rozmiar przed trasowaniem lub zmienić uprzednio stworzone przelotki lub segmenty ścieżek.

\mathbf{Y}	Rozpocznij ścieżkę	х	
2	Przeciągnij segmenty, utrzymuj nachylenie	D	
*	Przeciągnij segment	G	
火	Przerwij ścieżkę		
≣	Wybierz warstwę roboczą		
* −	Zmień szerokość segmentu	E	
ŧ⊾	Zmień szerokość ścieżki		
¥⊾	Wybierz szerokość ścieżki	•	Automatyczna szerokość
Û	Usuń	•	Ścieżka 0,381 mm Ścieżka 0,762 mm
ŧ℃	Edycja rozmiarów wszystkich ścieżek i przelotek		 Przelotka 1,397 mm używa Klas Połączeń
	Ustaw flagi	► L	Przelotka 1,524 mm, wiercenie 0,762 mm
m	listere de la secont à second	т	

Jeśli chcielibyśmy zmienić wiele rozmiarów przelotek (lub ścieżek), najlepszym rozwiązaniem jest użycie specjalnej klasy połączeń dla sieci, które muszą być zmienione (Zobacz **Zmiany globalne ścieżek i przelotek**).

8.9 Edycja i korekcja ścieżek

8.9.1 Zmiana trasy ścieżki

W wielu przypadkach zmiana prowadzenia ścieżki jest wystarczająca.

Poniższy rysunek przedstawia ścieżkę w trakcie tworzenia nowej trasy:



Gdy nowa ścieżka zostanie zakończona:



Pcbnew automatycznie usunie starą ścieżkę jeśli jest ona zbędna i tworzyła by niezamierzoną pętlę. Opcja usuwania starych ścieżek może być również wyłączona w opcjach.

8.9.2 Zmiany globalne ścieżek i przelotek

Czasami zachodzi potrzeba, by w zaprojektowanej płytce poprawić niektóre ścieżki lub przelotki. W przypadku dużej ilości zmian, modyfikacja krok po kroku byłaby czasochłonna. Pcbnew umożliwia jednak zautomatyzowanie tego procesu z pomocą polecenia *Edycja rozmiarów wszystkich ścieżek* i przelotek dostępną z menu podręcznego:

	₹	Zmien szerokosc segmentu	E
	¥⊾	Zmień szerokość ścieżki	
	¥⊾	Wybierz szerokość ścieżki	•
1	Î	Usuń	•
	ŧ℃	Edycja rozmiarów wszystkich ścieżek i przelotek	2
		Ustaw flagi	•
	Ц,	Uchwyć element i przesuń	т
	¥⊾	Wybierz szerokość ścieżki	-

Pojawiające się wtedy okno dialogowe pozwala na zmiany globalne ścieżek i/lub przelotek dla:

- Bieżącej sieci.
- Dla całej płytki.

Edytuj rozmiary wszystkich ścieżek i przelotek								
Bieżące ustawienia:								
Bieżąca sieć: /graphic/WRCAD-								
Bieżąca klasa połączeń: De	efault							
	C!	Éandaine annalathi	Otruća nasolatki	Deservices and increased which	Oturéa milana ana la thi			
	Szerokosc sciezki	Srednica przelotki	Otwor przelotki	Kozmiar mikroprzeiotki	Otwor mikroprzeiotki			
Wartość z klas połączeń 0,2032 mm 0,889 mm 0,635 mm 0,508 mm 0,127 mm								
Bieżąca wartość	Domyślny	Domyślny	Domyślny	Domyślny	Domyślny			
Opcje edycyjne ogólne: Ustaw rozmiary ścieżek i przelotek bieżącej sieci do wartości bieżących Ustaw rozmiary ścieżek i przelotek bieżącej sieci do wartości klas połączeń Ustaw wszystkie ściezki i przelotki do ich klas połączeń Ustaw wszystkie przelotki (nie uwzględniaj ścieżek) do ich klas połączeń								
🔾 Ustaw wszystkie ścieżki ((nie uwzglęniaj przel	otek) do ich klas połą	czeń					
				0	K Anuluj			

Rozdział 9

Router Interaktywny

Router interaktywny pozwala na szybkie i efektywne trasowanie ścieżek na PCB poprzez rozpychanie i omijanie sąsiednich elementów na płytce, które kolidują ze ścieżką jaka aktualnie jest prowadzona.

Wspierane tryby są następujące:

- **Podświetlanie kolizji**, gdzie następuje podświetlenie wszystkich kolizyjnych obiektów za pomocą jasnozielonego koloru, oraz wskazanie miejsc naruszeń dozwolonego prześwitu pomiędzy nimi.
- Rozsuwanie, gdzie następuje próba wypchnięcia wszystkich elementów kolidujących z bieżąco trasowaną ścieżką.
- Omijanie, gdzie następuje próba ominięcia przeszkód poprzez ich otaczanie/omijanie.

9.1 Konfiguracja

Przed użyciem Routera Interaktywnego, należy ustawić dwie rzeczy:

• **Prześwit**. By ustawić prześwit należy otworzyć okno dialogowe *Reguły Projektowe* i sprawdzić czy przynajmniej domyślne wartości prześwitu są poprawne.

	Prześwit	Szerokość ścieżk	i Średnica	przelotki	Otwór przelotki	Średnica mikroprzelotki	Otwór mikrop	rzelotki
Default	0,2032	0,2032	0,889		0,635	0,508	0,127	
pwr	0,2286	0,2286	0,889		0,635	0,508	0,127	
			Dodaj		Jsuń Prze	esuń w górę		
Lista powiązań: * (Any)			¥			* (Any)		
Sieć	к	asa	^			Sieć	Klasa	
Sicc	De	efault				- Siec	Default	_
+5V	De	efault				+5V	Default	
/ESVIDEO-RVB/BLUE	De	efault				/ESVIDEO-RVB/BLUE	Default	
/ESVIDEO-RVB/BLUE	IN De	efault				/ESVIDEO-RVB/BLUE_IN	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC0	De	efault			<<<	/ESVIDEO-RVB/DPC0	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC1	De	efault				/ESVIDEO-RVB/DPC1	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC2	De	efault			>>>	/ESVIDEO-RVB/DPC2	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC4	De	efault		< x 10/10	hierz wrzystkie	/ESVIDEO-RVB/DPC4	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC5	De	efault		~ • • • • •	DIEIZ WSZYSTKIE	/ESVIDEO-RVB/DPC5	Default	
/ESVIDEO-RVB/DPC7	De	efault		Wybier	z wszystkie >>	/ESVIDEO-RVB/DPC7	Default	
/ESVIDEO-RVB/GREEN	N De	efault				/ESVIDEO-RVB/GREEN	Default	
/ESVIDEO-RVB/GREEM	N_IN De	efault				/ESVIDEO-RVB/GREEN_IN	Default	
/ESVIDEO-RVB/OE_RV	/B- De	efault				/ESVIDEO-RVB/OE_RVB-	Default	
/ESVIDEO-RVB/PCA0	De	efault				/ESVIDEO-RVB/PCA0	Default	
/ESVIDEO-RVB/PCA2	De	efault				/ESVIDEO-RVB/PCA2	Default	
/ESVIDEO-RVB/RDCD	A- De	efault				/ESVIDEO-RVB/RDCDA-	Default	
/ESV/IDEO_RVR/REE_	D,	afault	~			/ESV/IDEO_RV/R/REE_	Default	
iadomości:								

• Włączyć tryb OpenGL poprzez wywołanie polecenia *Przełącz na tryb OpenGL* z menu *Widok* lub przez naciśnięcie klawisza F11.

Widok	Dodaj Trasowanie	Ustawienia	Wy
Ð	Powiększ	Alt+F1	
Q	Pomniejsz	Alt+F2	
R	Dopasuj do ekranu	Home	
6	Odśwież widok	F3	
	Widok 3D		
X	Lista Sieci		
X	Przełącz na tryb domyśl	ny F9	
\mathbb{X}	Przełącz na tryb OpenGl	. F11	
X	Przełącz na tryb Cairo	F12	

9.2 Trasowanie ścieżek

By aktywować router należy nacisnąć przycisk *Router Interaktywny* lub klawisz **X**. Kursor zmieni swą postać, a nazwa wybranego narzędzia pojawi się na pasku statusu.

By rozpocząć ścieżkę należy kliknąć na dowolnym elemencie (polu lutowniczym, ścieżce lub przelotce) lub przez ponowne naciśnięcie klawisza \mathbf{X} w czasie gdy kursor myszy znajdować się będzie nad tym elementem. Nowa ścieżka użyje nazwy sieci takiej jak początkowy element. Klikając lub wciskając \mathbf{X} w pustym miejscu rozpocznie ścieżkę, ale nie będzie ona posiadać przypisanej nazwy sieci.

Przesuwanie kursora myszy definiuje kształt ścieżki. Router będzie starał się podążać szlakiem myszy, otaczając nieprzesuwne przeszkody (takie jak pola lutownicze) i w zależności od trybu rozchylać kolidujące ścieżki/przelotki. Cofnięcie kursora myszy spowoduje, że rozchylone elementy powracają z powrotem na swoje dawne pozycje.

Klikając na polu/ścieżce/przelotce należącej do tej samej sieci kończy trasowanie. Klikając w pustym miejscu kończy poprzedni segment i rozpoczyna nowy od tego miejsca.

By zatrzymać trasowanie i anulować wszystkie zmiany (rozsunięcie ścieżek, przelotek, itd.), należy nacisnąć Esc.

Naciskając V lub wybierając *Wstaw przelotkę na wylot* z menu kontekstowego podczas trasowania dołącza przelotkę na końcu prowadzonej ścieżki i pozwala ją przesuwać. Naciskając ponownie V można pozbyć się przelotki na końcu ścieżki. Kliknięcie stawia taką przelotkę w miejscu kliknięcia, a trasowanie jest kontynuowane (ale na innej warstwie).

Naciskając klawisz / lub wybierając *Przełącz nachylenie ścieżki* z menu kontekstowego zmienia sposób załamania dwóch sąsiadujących ze sobą segmentów gdy punkt początkowy i końcowy prowadzonej ścieżki nie leżą w tej samej linii.

Notatka

Domyślnie router przyciąga ścieżki do centralnych punktów/osi pozostałych obiektów. Przyciąganie można wyłączyć przytrzymując **Shift** podczas trasowania lub wyboru poszczególnych elementów.

9.3 Ustawianie szerokości ścieżek i rozmiaru przelotek

Istnieje kilka możliwości wcześniejszego wyboru rozmiaru ścieżki/przelotki lub zmiany tego rozmiaru podczas trasowania:

- Używając domyślnych skrótów klawiszowych.
- Naciskając klawisz W lub za pomocą polecenia Własny rozmiar ścieżki z menu kontekstowego i wpisując ten rozmiar.
- Wybrać z listy wcześniej zdefiniowanych rozmiarów poleceniem Wybierz szerokość ścieżki z menu kontekstowego.
- Aktywując opcję Użyj początkowej szerokości ścieżki z listy Wybierz szerokość ścieżki w menu, by automatycznie rozpocząć nową ścieżkę o szerokości takiej samej jak połączony z nią element.

9.4 Przeciąganie

Router umożliwia przeciąganie segmentów, załamań ścieżek i przelotek. By przeciągnąć element, należy kliknąć na niego z wciśniętym klawiszem **Ctrl**, najechać na niego i nacisnąć **G** lub wybrać polecenie *Przeciągnij Ścieżkę/Przelotkę* z menu podręcznego. Zakończyć przeciąganie można poprzez ponowne kliknięcie lub użycie klawisza *Esc*.

9.5 Opcje

Zachowanie routera może być skonfigurowane za pomocą menu kontekstowego wywoływanego przez wciśnięcie klawisza *E* lub przez wybranie polecenia *Opcje routera* z menu kontekstowego w trybie prowadzenia ścieżki. Menu to będzie wyglądać następująco:

Dostępne opcje to:

Tryb
💿 Podświetl miejsca kolizji
🔘 Rozsuwaj
Omijaj przeszkody
Pokaż najlepszą opcję
Opcje
Rozsuwaj przelotki
Przeskakuj ponad przeszkodami
Usuwaj nadmiarowe ścieżki
Automatycznie zwężaj
📝 Wygładzaj przeciągane segmenty
Zezwól na łamanie zasad DRC
Proponuj zakończenie ścieżki
Głębokość optymalizacji _{Niska} Wysoka
OK Anuluj

- Tryb Wybiera tryb w jaki sposób router ma osługiwać naruszenia DRC (rozpychać, omijać, itd.)
- Rozsuwaj przelotki gdy opcja jest wyłączona, przelotki są traktowane jako obiekty zablokowane i będą omijane niżeli rozsuwane.
- **Przeskakuj ponad przeszkodami** gdy opcja jest włączona, router będzie próbował przesuwać kolidujące ścieżki znajdujące się przed trwałymi przeszkodami (np. polami lutowniczymi), niż z powrotem ódzwierciedlać" miejsca kolizji
- Usuwaj nadmiarowe ścieżki gdy opcja jest włączona, pętle podczas trasowania (np. gdy nowa ścieżka wygląda na nową drogę połączenia już istniejącego, poprzednie połączenie zostanie usunięte). Usuwanie pętli działa tylko lokalnie (tylko pomiędzy początkiem a końcem bieżąco trasowanej ścieżki).
- Automatycznie zwężaj gdy opcja jest włączona, router będzie się starał przechodzić pomiędzy polami/przelotkami w sposób nienaruszający zasad, unikając ostrych kątów i nierównych kącików ścieżek.
- Wygładzaj przeciągane segmenty gdy opcja jest włączona, router będzie próbował łączyć niektóre segmenty w ciągłe ścieżki by wyeliminować ich fragmentację (dla łatwego ich przeciągania).
- Zezwól na łamanie zasad DRC (tylko w trybie *Podświetl miejsca kolizji*) pozwala na zestawienie trasowanego połączenia, nawet gdy narusza to zasady DRC.
- Głębokość optymalizacji określa ile czasu router może poświęcić na optymalizację trasowanych/rozsuwanych ścieżek. Dłuższy czas pozwala na lepszy routing (lecz wolniejszy), mniejszy czas daje szybsze efekty podczas trasowania, ale pojawiają się nierówne śegmenty.

Rozdział 10

Tworzenie wypełnionych stref

Strefy wypełnień definiowane są za pomocą obrysu (zamkniętego wielokąta) i mogą zawierać przestrzenie niewypełnione (zamknięte wielokąty wewnątrz obrysu). Strefy można umieszczać zarówno na warstwach sygnałowych jak i technicznych.

10.1 Tworzenie wypełnionych stref na warstwach sygnałowych (miedzi)

Połączenia pól lutowniczych (oraz ścieżek) wykonanych w postaci wypełnionej strefy są testowane przez DRC. Dlatego też strefy muszą zostać wypełnione (nie tylko utworzone) by mogły połączyć pola lutownicze znajdujące się w tej samej sieci. Pcbnew używa obecnie segmentów ścieżek lub płaszczyzn do wypełniania stref.

Każda z tych opcji ma swoje zalety jak i wady, na przykład główną wadą jest czas przerysowywania obszaru roboczego na słabszych komputerach. Końcowy rezultat jest zawsze taki sam.

Z powodu czasu jaki zajmuje wypełnienie strefy, wypełnianie nie jest wykonywane na bieżąco po każdej zmianie, lecz w przypadku:

- Wydania polecenia wypełnienia strefy.
- Gdy przeprowadzany jest test DRC.

Strefy muszą być ponownie wypełnione po zmianach w prowadzeniu ścieżek lub przy zmianach punktów lutowniczych. Strefy (zazwyczaj pola masy lub pola zasilania) są podłączone z jedną wybraną siecią.

Dlatego też, przy tworzeniu strefy należy:

- Wybrać parametry strefy (nazwa sieci, warstwa...). Przełączenie warstwy i podświetlenie tej sieci nie jest wymagane, ale należy to do dobrych praktyk.
- Stworzyć zarys obrysu strefy (Jeśli nie będzie on wybrany to strefa obejmie całą płytkę.).
- Wypełnić strefę.

Pcbnew próbować będzie wypełnić strefę w całości i zwykle nie będzie ona posiadać żadnych niepołączonych bloków. Jednak może się zdarzyć, że z powodu przeszkód niektóre fragmenty pozostaną niewypełnione. Strefy nie posiadające przypisanej sieci nie są czyszczone i mogą posiadać oddzielne wysepki.

Tworzenie stref na warstwach sygnałowych 10.2

10.2.1 Tworzenie krawędzi strefy

Aby narysować strefę należy użyć narzędzia ukrytego pod ikoną

. Warstwą aktywną w tym wypadku musi być jedna z warstw sygnałowych (miedzi). Gdy kliknie się na obszarze roboczym w miejscu gdzie ma zaczynać się obrys strefy, otworzy się okno dialogowe z opcjami strefy:

Warstwa: Sieć: Filtrowanie Sieci Composant <no net=""> Pokazuj: Interne_1 Pokazuj: Pokazuj: Structure FSV Pokazuj: Cuivre //Filtr Sieci ukrytych: Net-* //RAMS/TVRAM13 //RAMS/TVRAM22 Filtr Sieci ukrytych: //RAMS/TVRAM21 //RAMS/TVRAM20 Filtr sieci ukrytych: //RAMS/TVRAM22 //RAMS/TVRAM20 Zastosuj filtry //RAMS/TVRAM18 0 Opcje wypełniania: Ustawienia Połączenie termiczne 0 Dowolny Prześwit (mm): Sposób łączenia pól lutowniczych: Priorytet: Opcje wypełniania: 0,381 Połączenie termiczne Iryb wypełnienia: Styl obrysu: 0,254 Prześwit pola lutowniczego (mm): 0,508 Segmenty / 360 stopni: 0,508 Szerokość łącza (mm): 0,508 Segmenty / 360 stopni: Segmenty / 360 stopni: 0 0 0,508 Segmenty / 360 stopni: Segmenty / 360 stopni:</no>		Właściwości	stref miedzi	×
Vstawienia Prześwit (mm): Sposób łączenia pól lutowniczych: Priorytet: Opcje wypełniania: 0,381 Połączenie termiczne 0 Dowolny Dowolny Połączenia termiczne 0,254 Prześwit pola lutowniczego (mm): 0,508 Szerokość łącza (mm): Szerokość łącza (mm	Warstwa: Si Composant Interne_2 + Cuivre + Cuivre / F / R / R / R / R	Właściwości ieć: no net> ND 5V bal-ntsc.sch/VAF 3.3V ESVIDEO-RVB/VAA AMS/TVRAM13 AMS/TVRAM22 RAMS/TVRAM21 RAMS/TVRAM20 RAM20 RAM5/TVRAM5/TVRAM20 RAM5/TVRAM20 RAM5/TVRAM5/TVRAM5/TVRAM2	stref miedzi	Filtrowanie Sieci Pokazuj: Pokaż wszystko (widok zaawansowany) Filtr sieci ukrytych: Net-* Filtr sieci widocznych: * Zastosuj filtry
Eksportui ustawienia do innych stref OK Apului	Ustawienia Prześwit (mm): 0,381 Szerokośc minimalna 0,254 Wygładzanie narożnil Brak Odległość ścięcia (mi 0	Sposób łączenia pół lutowniczych: Połączenie termiczne V a (mm): Połączenia termiczne Prześwit pola lutowniczego (mm): 0,508 Szerokość łącza (mm): 0,508	Priorytet: 0 Tryb wypełnienia: Wielokąt Segmenty / 360 stopr 16	Opcje wypełniania: Dowolny V Styl obrysu: Kreskowany V ni: V

Można tu ustalić parametry dla rysowanej strefy:

- · Nazwę sieci
- Warstwe
- · Opcje wypełnienia
- · Opcje otaczania pól lutowniczych
- · Poziom priorytetu

Narysować obrys strefy na tej warstwie. Obrys ten stanowi linię łamaną, tworzoną przez klikanie lewym klawiszem myszy w miejscu kolejnych narożników. Podwójne kliknięcie spowoduje zakończenie i zamknięcie linii łamanej. Jeśli punkt początkowy nie znajduje się w miejscu końcowym obrysu, Pcbnew doda dodatkowy segment łączący te punkty.

Notatka

- · Kontrola DRC jest aktywna podczas tworzenia obrysu strefy.
- · A corner which creates a DRC error will not be accepted by Pcbnew.





Na poniższym rysunku znajduje się narysowany obrys strefy (linia z wypełnieniem kreskowym):

10.2.2 Poziom priorytetu

Czasem mała strefa wypełnienia musi zostać utworzona wewnątrz innej większej strefy wypełnienia. Utworzenie takiej strefy jest możliwe jeśli mniejsza strefa ma wyższy priorytet niż większa strefa. Ustawienie poziomu:



Poniżej znajduje się przykład:

· · · · · · · · · · ·			QOV	PRIORYTET	0
G R4	101	D2	75 🕑		VIII 1 - 1 - 1 simistica
		PRIORYTI	T-5		
.		C4			
			· · · · · · ·		

Po wypełnieniu stref, będą one wyglądać następująco:



10.2.3 Wypełnianie strefy

W trakcie wypełniania strefy, Pcbnew usuwa wszystkie niepodłączone bloki strefy. By uruchomić polecenie wypełnienia strefy należy kliknąć prawym klawiszem w miejscu gdzie znajduje się linia obrysu.

\square	Wyłącz narzędzie		· · ·		Warstwy sy
Z	Strefy	×	-	Utwórz narożnik	
Ц,	Uchwyć element i przesuń	т	2	Przeciągnij segment obrysu	G
1	Wypełnij lub ponownie wypełnij wszystkie strefy		J	Dodaj strefę "bliźniaczą"	
<u>*</u>	Usuń wypełnione obszary ze wszystkich stref			Dodaj obszar odcięty	
8	Wybierz warstwę roboczą			Powiel strefę	
Q	Wyśrodkuj	F4	1	Wypełnij strefę	
.⊡ ⊛	Powieksz	F1	<u>8</u>	Usuń wypełnione obszary w strefi	ie
Q	Pomniejsz	F2	¢	Przesuń strefę	М
Q	Odśwież widok	F3	1	Edytuj parametry strefy	E
R	Dopasuj powiększenie	Home	Î	Usuń obrys strefy	
Q	Wybór powiększenia	•			
***	Wybór siatki	+			
×	Zamknij		· · ·		

Z menu podręcznego wybrać polecenie **Wypełnij strefę**. Poniższy rysunek pokazuje rezultat jaki uzyskamy po wydaniu tego polecenia:



Jak widać wolne obszary wewnątrz obrysu zostały wypełnione jednolitą płaszczyzną. Można jednak zauważyć, że w obrysie strefy znalazły się też pola które nie zostały wypełnione. Dzieje się tak dlatego, że pola te nie mają możliwości połączyć się z resztą strefy:

- Jedną z przeszkód jest ścieżka przechodząca przez dwie przeciwległe krawędzie, oraz
- Nie ma też żadnego punktu łączącego ten obszar z pozostałym.

Notatka

W strefie można utworzyć wiele podstref zwanych strefami odciętymi, w których można wkluczyć wypełnienia (*cut-outs*). Poniżej prosty przykład:



10.3 Opcje wypełnienia

Ustawienia			
Prześwit (mm): 0,381	Sposób łączenia pól lutowniczych: Połączenie termiczne V	Priorytet:	Opcje wypełniania: Dowolny V
Szerokośc minimalna (mm): 0,254	Połączenia termiczne Prześwit pola lutowniczego (mm):	Tryb wypełnienia: Wielokąt v	Styl obrysu: Kreskowany V
Wygładzanie narożników:	0,508	Segmenty / 360 stopni:	
Brak V	Szerokość łącza (mm):	16 🗸	
Odległość scięcia (mm): O	0,508		

Po narysowaniu obrysu należy wybrać:

- Tryb wypełnienia.
- Prześwit dla strefy i minimalną szerokość wypełnienia.
- Tryb łączenia pól lutowniczych ze strefą wewnątrz strefy (lub połączonych z tą strefą).
- Parametry związane z postacią łącza termicznego.

10.3.1 Tryby wypełnienia

Strefy mogą zostać wypełnione za pomocą wielokątów lub segmentów. Rezultat jest ten sam. Jeśli jednak będą problemy z trybem wielokątów (wolne odświeżanie widoku) lepiej użyć trybu z wypełnieniem w postaci segmentów.

10.3.2 Prześwity oraz minimalna grubość miedzi

Dobrym wyborem jest ustawienie prześwitu dla strefy nieco większego niż siatka jaka używana jest przy trasowaniu połączeń. Minimalny szerokość wypełnienia ogranicza możliwość tworzenia zbyt małych płaszczyzn w obrębie strefy.

Ostrzeżenie

Jeśli wartość ta jest zbyt duża, małe kształty jak odcinki łącza termicznego mogą nie być rysowane.

10.3.3 Opcje otaczania pól lutowniczych

Pola lutownicze należące do tej samej sieci co strefa mogą zostać dołączone lub wyłączone ze strefy, albo połączone ze strefą za pomocą łącz termicznych.

• Jeśli pola zostaną dołączone to można napotkać trudności przy lutowaniu bądź rozlutowywaniu takich pól.



- Jeśli pola zostaną wyłączone ze strefy, połączenie ze strefą nie będzie możliwe.
 - Strefa może zostać wypełniona tylko jeśli istnieją ścieżki by połączyć strefy.
 - Pola lutownicze muszą być połączone za pomocą ścieżek.



- Połączenia termiczne stanowią rozsądny kompromis pomiędzy oba powyższymi opcjami.
 - Pola są połączone za pomocą 4 segmentów.
 - Szerokość segmentu jest brana z bieżących ustawień szerokości ścieżek.



10.3.4 Parametry łącza termicznego

۷
٦

Te dwie opcje przeznaczone są do określenia szerokości wolnego pola otaczającego pola lutownicze w przypadku łączy termicznych:



10.3.5 Wybór parametrów

Wartość wpisana w szerokości miedzi dla łączy termicznych musi być większa niż minimalna wartość szerokości ustalona dla strefy. W innym przypadku nie zostanie ona narysowana.

Additionally, a too large value for this parameter or for antipad size does not allow one to create a thermal relief for small pads (like pad sizes used for SMD components).

10.4 Dodawanie strefy odciętej wewnątrz strefy wypełnionej

Strefa odcięta musi być częścią innej strefy wypełnienia. Jest to warunek obowiązkowy. Zatem przed rozpoczęciem definiowania strefy odciętej musi istnieć już obrys strefy wypełnienia. Dodawanie strefy odciętej jest przeprowadzane podobnie jak dodawanie strefy wypełnienia, z tą różnicą, że stanowić ona będzie obszar niewypełniony:

- Najpierw należy kliknąć prawym klawiszem na istniejącym obrysie strefy.
- Następnie wybrać polecenie *Strefa odcięta* na prawym pasku narzędzi lub z menu podręcznego wybrać polecenie **Dodaj obszar odcięty**.



• I dokładnie tak samo jak w przypadku strefy wypełnienia narysować obrys.



10.5 Edycja krawędzi

Jest kilka sposobów by zmodyfikować obrys strefy:

- Można przesuwać jej narożniki lub krawędzie za pomocą polecenia Przeciągnij narożnik lub Przeciągnij segment obrysu.
- Można dodawać lub usuwać narożniki za pomocą polecenia Utwórz narożnik lub Usuń narożnik.

• Można dodać podobną strefę (Dodaj strefę bliźniaczą*) lub strefę odciętą (*Dodaj obszar odcięty).

W przypadku nałożenia się stref na siebie zostaną one odpowiednio połączone razem.

3	Wyłącz narzędzie			
\sim	Strefy		-	Utwórz narożnik
Ц,	Uchwyć element i przesuń	т	2	Przeciągnij segment obrysu 🛛 🔓 G
3	Wypełnij lub ponownie wypełnij wszystkie strefy		\sim	Dodaj strefę "bliźniaczą"
<u>8</u> 1	Usuń wypełnione obszary ze wszystkich stref		R	Dodaj obszar odcięty
	Wybierz warstwe robocza		3	Wypełnij strefę

Aby przesunąć jeden z narożników lub krawędź strefy, należy kliknąć prawym klawiszem na wybrany element obrysu strefy i wybrać odpowiednie polecenie.

Poniższy rysunek ukazuje zachowanie obrysu strefy odciętej podczas przeciągania narożnika:



Po zakończeniu polecenia strefa powinna wyglądać tak:



Ponieważ obrysy strefy spotkały się w dwóch miejscach nastąpiło odjęcie obrysu strefy odciętej od strefy wypełnienia.

10.5.1 Powielanie istniejących stref

Istniejące strefy można powielać na inne warstwy:



Finalny rezultat:



10.6 Edycja parametrów stref

Parametry narysowanych stref można zmieniać przez kliknięcie prawym klawiszem na obrys strefy, oraz użycie polecenia Ędytuj parametry strefy". Początkowe parametry mogą zostać wprowadzone. Jeśli strefa została już wypełniona to zmiany parametrów strefy będą widoczne dopiero po ponownym wypełnieniu strefy.

10.7 Końcowe wypełnianie strefy

Po zakończeniu trasowania wszystkich ścieżek, gdy płytka jest już gotowa, należy wypełnić wszystkie strefy. By tego dokonać trzeba:

- Aktywować narzędzia związane ze strefami klikając w ikonę
- Kliknąć prawym klawiszem by wywołać menu podręczne.



Użyć polecenia "Wypełnij strefę"



Ostrzeżenie

Należy mieć na uwadze, że kalkulacje związane z wypełnieniem strefy mogą zająć więcej czasu jeśli rozmiar siatki wypełnienia jest mały.

10.8 Zmiany nazw sieci w strefie

Przy zmianach na schemacie, lista sieci może również ulec zmianie, a w związku z tym niektóre nazwy sieci także mogą zostać zmienione. Dla przykładu, sieć VCC może stać się siecią o nazwie +5V po zmianach na schemacie.

Gdy zostanie przeprowadzona globalna kontrola DRC, Pcbnew sprawdzi czy nazwa sieci powiązana ze strefą wypełnienia nadal istnieje, a jeśli nie zostanie zgłoszony błąd.

Dlatego też może być konieczne manualne poprawienie tego parametru strefy by zmienić nazwę sieci.

10.9 Tworzenie stref na warstwach technicznych

10.9.1 Tworzenie obrysu strefy

Tworzenie wypełnionych stref na warstwach technicznych jest możliwe za pomocą narzędzia ktywować wybraną warstwę techniczną.

Jednak wcześniej należy

Po kliknięciu rozpoczynającym rysowanie strefy zostanie otwarte okno dialogowe:

Właściwości o	bszarów bez warstw miedzi 🛛 🗙
Wybór warstwy: B.Adhes F.Adhes B.Paste F.Paste B.SilkS F.SilkS B.Mask F.Mask Dwgs.User Cmts.User Eco1.User Eco2.User Eco2.User Edge.Cuts	Opcje obrysu: Orientacja krawędzi strefy Owolna Poziomo, pionowo i 45 stopni Wygląd obrysów Linia Linia Pełne kreskowanie
	Minimalna szerokość strefy (mm): 0,254
	OK Anuluj

Z listy warstw należy wybrać warstwę docelową dla strefy, określić parametry (podobne do poznanych wcześniej) i za pomocą myszy narysować obrys strefy tak samo jak w przypadku stref na warstwach sygnałowych.

Notatka

- · By dokonać zmian w obrysie strefy należy postępować w ten sam sposób co przy strefach na warstwach sygnałowych.
- · Na warstwach technicznych można również stosować strefy odcięte.

10.10 Tworzenie stref chronionych



Aktywną warstwą powinna być jedna ze stref sygnałowych (miedzi).

Przy kliknięciu w miejscu pierwszego narożnika nowej strefy chronionej, otwierany jest następujące okno dialogowe:



Można tu wybrać kilka opcji, z której najważniejsza grupa zawiera wybór elementów, które nie moga znajdować się w obszarze chronionym:

- Ścieżki.
- Przelotki.
- Strefy wypełnienia.

Gdy jakikolwiek element z powyższej listy znajdzie się w strefie chronionej, to zgłoszony zostanie błąd DRC.

Dla stref miedzi, obszar wewnątrz obszaru chronionego nie może być wypełniony. Obszar chroniony jest jak strefa, więc edycja jego zarysu jest analogiczna jak w przypadku edycji stref wypełnień.

Rozdział 11

Przygotowywanie plików produkcyjnych

Bardzo ważnym aspektem w końcowej fazie projektowania obwodu drukowanego jest generacja niezbędnych plików produkcyjnych. W tym rozdziale opisano poszczególne kroki przy generowaniu tego typu plików.

Wszystkie wygenerowane pliki są domyślnie umieszczane w katalogu roboczym projektu, czyli tam gdzie znajduje się plik z projektem PCB.

11.1 Końcowe przygotowania projektu

Generowanie niezbędnych plików dla produkcji obwodu drukowanego zawiera następujące kroki przygotowawcze:

- Oznaczenie warstw (np., *top* lub *front* i *bottom* lub *back*) oraz nazwy projektu przez umieszczenie odpowiednich tekstów na każdej z warstw. W ten sposób zakład produkcyjny będzie wiedział z jaką kliszą ma do czynienia.
- Wszystkie teksty umieszczone na dolnej warstwie miedzi (czasem zwanej *solder* lub *bottom*) muszą być w lustrzanym odbiciu, gdyż będą one normalnie widoczne po obróceniu płytki na drugą stronę.
- Stworzenie wszystkich planów (np. ground plane) i wypełnień, modyfikując ścieżki jeśli trzeba by ich ciągłość była zapewniona.
- Umieszczenie znaczników odniesienia (*target crosshairs*) oraz możliwych rozmiarów obrysu płytki (są one zwykle umieszczane na jednej z warstw dowolnego użytku).

Poniżej można ujrzeć przykład, ukazujący wszystkie te elementy, za wyjątkiem planów, które zostały pominięte dla lepszej widoczności:



Dodatkowo na powyższym obrazku został umieszczony także klucz dla czterech warstw:

11.2 Końcowy test DRC

Przed wygenerowaniem plików wyjściowych, usilnie zalecane jest przeprowadzenie pełnego testu DRC, gdyż finalne sprawdzenie płytki może ustrzec przed przykrymi niespodziankami już po wyprodukowaniu płytek.

Przy uruchamianiu testu DRC wszystkie strefy są wypełniane lub wypełniane ponownie jeśli wcześniej zostały już wypełnione.

Naciśnij przycisk 🔎

by wywołać okno sprawdzania reguł DRC:

		Kontrola DRC	×
Opcje: Prześwit Minimalna szerokość ścieżki (mm): Min. rozmiar przelotki (mm): Min. rozmiar mikroprzelotki (mm): Utwórz plik raportu	Za pomocą klas po 0,2032 0,889 0,508	Wiadomości: Kompilacja połączeń wspomagających Prześwity pół lutowniczych Prześwity ścieżek Strefy wypełnień Strefy testowe Pola niepołączone Strefy chronione Zakończone	 Uruchom DRC Lista niepołączonych Usuń wszystkie znaczniki Usuń bieżący znacznik
Błędy: Problemy / Znaczniki Niepołączone ErrType(2): Pola niepołączone		<	
• Pad GT na Composant, Cu	Ivre, wewnętrzne, Po	za warstwami scieżek z O9 net /MA8	
			OK Anuluj

Po ustaleniu parametrów należy nacisnąć przycisk "Uruchom DRC".

Ten test końcowy zapobienie błędom jakie mogłyby się ujawnić już po wyprodukowaniu obwodu drukowanego.

11.3 Ustawienie punktu początkowego osi pomocniczej

Dla generowanych plików dla fotoplotera i dla plików wierceń wypada ustawić punkt początkowy osi pomocniczej (Auxiliary

axis point). Aby to wykonać należy użyć narzędzia ukrytego pod ikoną ha prawym pasku narzędzi. Następnie ustawić punkt początkowy wybierając jedno z miejsc na płytce i kliknąć. Po tej operacji zostaną dorysowane dwie dodatkowe linie przecinające się w nowo ustalonym punkcie:



11.4 Generowanie plików dla fotoplotera

Generowaniem plików przeznaczonych dla fotoplotera zajmuje się narzędzie wywoływane za pomocą polecenia **Rysuj** z menu **Plik**.

	Rysuj	×
Format wyjściowy: Gerbera V Warstwy Composant Cuivre	older wyjściowy: plot_files/ Opcje Rysuj oznaczenie arkusza na wszystkich warstwach Rysuj pola lutownicze na war. opisowei	Przeglądaj Znaczniki wierceń: Brak
 □ F.Adhes □ B.Adhes ☑ F.Paste ☑ B.Paste ☑ B.Paste 	 Rysuj wartości na war. opisowej Rysuj oznaczenia na war. opisowej Rysuj pozostałe teksty footprintu na war. opisowej Rysuj ukryty tekst na war. opisowej 	Skala: 1:1 Tryb rysowania:
F.Jink3 B.Silk3 F.Mask B.Mask Dwgs.User	Wyłącz warstwę krawędzi PCB z pozostałych warstw Rysowanie w odbiciu lustrzanym Rysuj w negatywie	Wypełniony V Domyślna szerokość linii (mm): 0,15
 Cmts.User Eco1.User Eco2.User ✓ Edge.Cuts 	Bieżące ustawienia soldermaski: Prześwit soldermaski: 0,254 mm Minimalna szerokość maski lutowniczej: 0 mm	
	 Użyj właściwych rozszerzeń plików Odejmij maskę lutowniczą od warstwy opisowej Użyj osi pomocniczej jako puntu początkowego 	
Wiadomości:		~
	Rysuj Gener	ruj plik wierceń Zamknij

W większości przypadków będą to pliki w formacie GERBER. Jednakże, program daje również możliwość generacji plików w formatach HPGL oraz POSTSCRIPT. Przy wybranej opcji Postscript dla formatu wyjściowego, okno dialogowe będzie wyglądać nieco inaczej:

	Rysuj	×
Format wyjściowy: Postscript v Warstwy	Folder wyjściowy: plot_files/ Opcje	Przeglądaj
Composant Cuivre F.Adhes B.Adhes F.Paste F.SilkS F.SilkS F.Mask B.Mask Dwgs.User	Rysuj oznaczenie arkusza na wszystkich warstwach Rysuj pola lutownicze na war. opisowej Rysuj wartości na war. opisowej Rysuj oznaczenia na war. opisowej Rysuj pozostałe teksty footprintu na war. opisowej Rysuj ukryty tekst na war. opisowej Nie maskuj przelotek Wyłącz warstwę krawędzi PCB z pozostałych warstw Rysowanie w odbiciu lustrzanym Rysuj w negatywie	Znaczniki wierceń: Brak Skala: 1:1 Tryb rysowania: Wypełniony Domyślna szerokość linii (mm): 0,15
☐ Eco1.User ☐ Eco2.User ✔ Edge.Cuts	Prześwit soldermaski: 0,254 mm Minimalna szerokość maski lutowniczej: 0 mm Opcje PostScript 5kala X: Skala X: 5kala Y: 1,000000 1,000000 I Wymuś format A4	Korekcja szerokości (mm): 0,000000
Wiadomości:	Rysuj Genera	ıj plik wierceń Zamknij

W tych formatach, można dodatkowo dostrajać skalę by skompensować błędy skali plotera, tak aby wyjściowy rysunek posiadał prawidłową skalę:

Korekcja szerokości (mm):
0,000000

11.4.1 Format GERBER

Dla każdej warstwy, Pcbnew generuje osobny plik zgodny ze standardem GERBER 274X, domyślnie w formacie 4.6 (każda koordynata w pliku jest reprezentowana za pomocą 10 cyfr, z których 4 znajdują się przed przecinkiem, a 6 pozostałych po przecinku; jednostką podstawową są cale). Rysunek jest zawsze w skali 1:1.

Zwykle konieczne jest utworzenie plików dla wszystkich warstw miedzi, oraz w zależności od typu obwodu, masek lutowniczych oraz warstw opisowych (z oznaczeniami elementów). Wszystkie te pliki mogą być generowane za jednym razem, zaznaczając odpowiednie pola wyboru na liście warstw.

Przykładowo, dla obwodu dwustronnego z maską do nakładania pasty (dla rozpływowego montażu elementów SMD), opisem oraz soldermaską, zostanie wygenerowanych 8 plików (*xxxx* zastępuje tutaj nazwę pliku z płytką).

- xxxx-F_Cu.gbr dla górnej warstwy miedzi.
- xxxx-B_Cu.gbr dla dolnej warstwy miedzi.
- xxxx-F_SilkS.gbr dla warstwy opisowej na stronie elementów.
- xxxx-B_SilkS.grb dla warstwy opisowej na stronie lutowania.
- xxxx-F_Paste.gbr dla pasty lutowniczej górnej warstwy miedzi.

- xxxx-B_Paste.gbr dla pasty lutowniczej dolnej warstwy miedzi.
- xxxx-F_Mask.gbr dla maski lutowniczej górnej warstwy miedzi.
- xxxx-B_Mask.gbr dla maski lutowniczej dolnej warstwy miedzi.

Format plików GERBER:

Format GERBER używany przez Pcbnew to: RS274X, Format 4.6, Calowy, Pominięte zera początkowe, Format Abs. Są to najczęściej używane ustawienia.

11.4.2 Format POSTSCRIPT

W przypadku plików Postscript standardowym rozszerzeniem dla plików wyjściowych będzie .ps. Tak samo jak w przypadku plików w formacie HPGL, rysowanie może odbywać się w wybranej skali lub jako lustrzane odbicie. Jeśli opcja *Użyj osi pomocniczej jako punktu początkowego* nie jest aktywna, punkt początkowy współrzędnych jest brany z punktu centralnego rysunku.

Jeśli zaznaczona jest opcja Rysuj oznaczenia arkusza na wszystkich warstwach, zostanie narysowana również ramka opisowa.

11.4.3 Opcje rysowania

Format Gerber

Opcje
Rysuj oznaczenie arkusza na wszystkich warstwach
Rysuj pola lutownicze na war. opisowej
 Rysuj wartości na war. opisowej
 Rysuj oznaczenia na war. opisowej
Rysuj pozostałe teksty footprintu na war. opisowej
Rysuj ukryty tekst na war. opisowej
Nie maskuj przelotek
Wyłącz warstwę krawędzi PCB z pozostałych warstw
Rysowanie w odbiciu lustrzanym
Rysuj w negatywie

Formaty pozostałe

Opcje
Rysuj oznaczenie arkusza na wszystkich warstwach
Rysuj pola lutownicze na war. opisowej
 Rysuj wartości na war. opisowej
 Rysuj oznaczenia na war. opisowej
✓ Rysuj pozostałe teksty footprintu na war. opisowej
Rysuj ukryty tekst na war. opisowej
Nie maskuj przelotek
Wyłącz warstwę krawędzi PCB z pozostałych warstw
Rysowanie w odbiciu lustrzanym
Rysuj w negatywie

Specyficzne opcje związane z formatem GERBER:

Użyj rozszerzeń plików programu Prolel	Powoduje, że rozszerzenia plików będą różne dla każdego	
	pliku.gbl,.gtl, zamiast jednego.gbr.	
Włącz rozszerzony zestaw atrybutów	Pozwala na używanie rozszerzonego zestawu kodów	
	poleceń w plikach Gerber.	
Odejmij maskę lutowniczą od warstwy opisowej	Usuwa fragmenty elementów z warstwy opisowej, które	
	mogłyby znaleźć się na warstwie pasty lutowniczej.	
	Zapobiega to rysowaniu warstwy opisowej na polach	
	lutowniczych.	

11.4.4 Pozostałe formaty

Standardowe rozszerzenie pliku zależy od typu pliku wyjściowego.

Niektóre z opcji nie są dostępne przy wybranym formacie.

Tak samo jak w przypadku plików w formacie HPGL, rysowanie może odbywać się w wybranej skali lub jako lustrzane odbicie.

Opcja *Znaczniki wierceń* oferuje możliwość wypełnienia całkowitego pól lutowniczych, pozostawienia pustego pola zgodnego z rozmiarem wiertła lub umieszczenia na nich tylko małego pustego pola naprowadzającego (dla wiercenia ręcznego).

Jeśli zaznaczona jest opcja Rysuj oznaczenia arkusza na wszystkich warstwach, zostanie narysowana również ramka opisowa.

11.5 Globalne ustawienia prześwitu dla warstw maski lutowniczej i maski pasty lutowniczej

Wartości prześwitu masek mogą być ustawione globalnie dla warstw maski lutowniczej i warstw pasty lutowniczej. Ustawienia te mogą być ustawiane na następujących poziomach:

- Na poziomie pól lutowniczych.
- Na poziomie footprintów.
- Globalnie.

Pcbnew w takim przypadku korzysta z priorytetów ustawień i wartość ostateczna jest brana:

- Z wartości ustalonej dla pól lutowniczych. Jeśli jest zerowa to
- Z wartości ustalonej dla footprintu. Jeśli jest zerowa to
- Z wartości ustalonej globalnie.

11.5.1 Dostęp do opcji

Odpowiednie opcje są dostępne za pomocą menu Ustawienia \rightarrow Prześwit maski pól lutowniczych:



Po wybraniu tego polecenia wyświetlane jest okno dialogowe:

Prześwit maski				
Uwaga: Dla wartości odstępu: - wartość dodatnia oznacza, że maska będzie większa niż pole lutownicze - wartość ujemna oznacza, że maska będzie mniejsza niż pole lutownicze				
Prześwit soldermaski:	0,254	Milimetry		
Minimalna szerokość maski lutowniczej:	0	Milimetry		
Prześwit pasty lutowniczej:	-0	Milimetry		
Stosunek prześwitu dla maski pasty:	-0,000000	%		
	ОК	Anuluj		

11.5.2 Prześwit maski lutowniczej

Wartość bliska 0.2mm zwykle jest odpowiednia. Wartość ta jest dodatnia, ponieważ maska lutownicza jest zwykle większa niż pole lutownicze.

Można ustawić minimalną wartość dla szerokości soldermaski, pomiędzy dwoma polami lutowniczymi.

Gdy wartość jest mniejsza niż wartość minimalna, kształty dwóch masek zostaną połączone.

11.5.3 Prześwit maski pasty lutowniczej

Końcowa wartość prześwitu jest sumą prześwitu dla pasty lutowniczej oraz procentowej wielkości rozmiaru padu. Wartość ta jest ujemna ponieważ maska pasty lutowniczej jest zwykle mniejsza niż pole lutownicze.
99 / 135

11.6 Generowanie plik(ów) wierceń

Przy tworzeniu plików wyjściowych zawsze jest potrzebny również plik wierceń xxxxxx.drl w standardzie EXCELLON.

Można jednak również opcjonalnie wygenerować plan wierceń, który może być zapisany w formacie HPGL (xxxxx.plt) lub w formacie POSTSCRIPT (xxxxxx.ps), lub/oraz opcjonalny raport wierceń (jako zwykły plik tekstowy). Jednak jest on użyteczny tylko w niektórych przypadkach, na przykład jako materiał wyjściowy przy dodatkowym sprawdzeniu.

- Mapa wierceń może zostać narysowana przy użyciu kilku formatów.
- Rapot wierceń jest plikiem tekstowym bez formatowania.

Tworzeniem plików wierceń zajmuje się poznane wcześniej okno do rysowania plików Gerber:

- gdzie znajduje się przycisk "Generuj plik wierceń
 Generuj plik wierceń
- lub też z głównego menu Plik \rightarrow Pliki produkcyjne \rightarrow Plik wierceń.

Główne okno tego narzędzia wygląda w ten sposób:

	Generuj pliki wierceń		×
Folder wyjściowy:			
plot_files/			Przeglądaj
Jednostki wierceń:	Format pliku mapy wierceń:	Informacje:	
○ Milimetry	OHPGL	Domyślny otwór przelotek:	Plik wierceń
eale	O Postscript	Użyj wartości z klas sieci	Mapa wierceń
Format zer	O DXF	Otwór mikroprzelotek:	Dillemente
○ Format dziesiętny	⊖ svg	Użyj wartości z klas sieci	Рік гаротти
O Ukryj zera początkowe	○ PDF	Liczba otworów:	Zamknij
 Ukryj zera końcowe Zachowai zera 	Opcje pliku wierceń:	Punkty lut. pokryte: 317	
Precyzia	Odbij w osi y	Punkty lut. bez pokrycia: 0 Przelotki na wylot: 83	
2:4	Umieść dane otworów PTH i NPTH w jednym pliku	Mikroprzelotki: 0	
	Punkt zerowy wierceń:	Przelotki zagrzebane: 0	
	OBezwzględny		
	Oś pomocnicza		
- Wiadomości:			
			^

By ustawić punkt odniesienia, używane są następujące opcje:

Punkt zerowy wierceń:	
OBezwzględny	
Oś pomocnicza	

- _Bezwzględny_: używane są współrzędne bezwzględne.
- _Oś zewnętrzna_ : współrzędne są względne wobec punktu centralnego osi pomocniczych, należy użyć narzędzia + (na prawym pasku narzędzi) by umieścić ten punkt w dobrym miejscu.

11.7 Generowanie dokumentacji montażowych

Do produkcji tych plików, powinno się użyć rysunków warstw montażowych, ale można też użyć rysunków warstw opisowych górnej i dolnej. Zazwyczaj tylko elementy znajdujące się po stronie elementów są wystarczające do poprawnego obsadzenia PCB. Jeśli jednak jest wykorzystana dolna warstwa opisowa, teksty znajdujące się na tej warstwie muszą być narysowane jako lustrzane obicie by były normalnie czytelne.

11.8 Generowanie plików dla automatów montujących Pick and Place

Opcja ta jest dostępna poprzez polecenie menu **Pliki produkcyjne** \rightarrow **Plik położeń footprintów**. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że plik będzie wygenerowany jeśli przynajmniej jeden footprint będzie miał atrybut Normalny+Wstawianie (zobacz temat Edycja footprintów). Polecenie to może wygenerować jeden lub dwa pliki, w zależności od tego jakie wstawiane elementy znajdują się na jednej lub na obu stronach płytki. Pojawiające się okno dialogowe wyświetli nazwy pliku(-ów) jakie zostały utworzone.

11.9 Opcje zaawansowane

Opcje opisane poniżej (cześć okna dialogowego wywoływanego poprzez polecenie **Rysuj** z menu **Plik**) pozwalają na precyzyjniejszą kontrolę procesu rysowania. Większość z nich jest użyteczna przy tworzeniu plików montażowych.

Opcje Gerber
Użyj właściwych rozszerzeń plików
🗌 Odejmij maskę lutowniczą od warstwy opisowej
Użyj osi pomocniczej jako puntu początkowego
Usuń maskę opisowa z pól wokół maski lutowniczej 🕷

Dostępne są następujące opcje:

Rysuj oznaczenia arkusza na wszystkich warstwach	Zaznaczenie tej opcji spowoduje dodanie ramki arkusza wraz z tabelką.
Rysuj pola lutownicze na war. opisowej	Włącza/Wyłącza drukowanie obrysów pól lutowniczych na warstwach opisowych (Jeśli pola lutownicze te zostały już zadeklarowane by pojawiły się na tych warstwach). W rzeczywistości opcja ta przydatna jest w zapobieganiu drukowaniu pól lutowniczych, w trybie wyłączonym.
Rysuj wartości footprintów na war. opisowej	Włącza możliwość drukowania zawartości pola Wartość na warstwie opisowej.
Rysuj oznaczenie footprintu na war. opisowej	Włącza możliwość drukowania zawartości pola Oznaczenie na warstwie opisowej.
Rysuj ukryty tekst na war. opisowej	Wymusza drukowanie pól (<i>Oznaczenie, Wartość</i>) oznaczonych jako niewidoczne. W połączeniu z opcjami <i>Rysuj wartości footprintów na war.</i> <i>opisowej</i> oraz <i>Rysuj oznaczenie footprintu na war. opisowej</i> , opcja ta włącza tworzenie dokumentów przydatnych przy montażu i naprawach płytki. Opcje te okazały się niezbędne dla obwodów używających elementów, które są zbyt małe (SMD), pozwalając na umieszczenie czytelnych dwóch różnych pól tekstowych.
Nie maskuj przelotek	Usuwa soldermaskę wokół przelotek.
Wyłącz warstwę krawędzi PCB z	Opcja specyficzna dla formatu GERBER. Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że
pozostałych warstw	zawartość warstwy krawędzi płytki nie będzie kopiowana na każdą inną warstwę.
Użyj sugerowanych przez Protel rozszerzeń plików	Opcja specyficzna dla formatu GERBER. Gdy tworzone będą pliki wyjściowe dla fotoplotera, plik dla każdej warstwy będzie miał specyficzne rozszerzenie. Jeśli opcja ta nie jest aktywna wszystkie pliki będą miały rozszerzenie .gbr

Rozdział 12

Edytor Footprintów - Zarządzanie bibliotekami footprintów

12.1 Przegląd możliwości edytora

Pcbnew może jednocześnie zarządzać kilkoma bibliotekami. Tak więc, gdy ładowany jest footprint, wszystkie biblioteki, które pojawiają się na liście bibliotek są przeszukiwane, aż znalezione będzie pierwsze wystąpienie footprintu. W dalszej części tekstu będziemy używać zwrotu **aktywna biblioteka** dla biblioteki wybranej w edytorze footprintów.

Edytor Footrintów pozwala na tworzenie i edycję footprintów:

- Dodawanie oraz usuwanie pól lutowniczych.
- Zmianę właściwości pól lutowniczych (kształt, warstwa) dla pojedynczych pól lutowniczych lub globalnie dla wszystkich pól lutowniczych footprintu.
- Edycja postaci graficznej (linie, tekst).
- Edycja pól informacyjnych (wartość, odniesienie, ...).
- Edycja dołączonej dokumentacji (opis, słowa kluczowe).

Edytor Footrintów pozwala także na zarządzanie aktywną biblioteką:

- · Wyświetlanie listy footprintów w aktywnej bibliotece.
- Usuwanie footprintów z aktywnej biblioteki.
- Zapisywanie footprintu w aktywnej bibliotece.
- Zapisywanie wszystkich footprintów zawartych na obwodzie drukowanym.

Możliwe jest również tworzenie nowych bibliotek.

Foldery z rozszerzeniem .pretty stanowią poszczególne biblioteki.

12.2 Dostęp do Edytora Footprintów.

Edytor footprintów jest dostępny z poziomu Pcbnew na dwa sposoby:



• Bezpośrednio, za pomocą ikony 🚮 na głównym pasku narzędzi Pcbnew.

• W oknie dialogowym z właściwościami footprintu (jak na poniższym obrazku; dostęp poprzez menu podręczne), gdzie dostępny jest klawisz Edytor footprintów.

8	١	Właściwości footprintu	×	
Właściwości Ustawienia 3D				
Oznaczenie		Zmień foo	otprinty(y)	
וט	Edytuj	ytuj		
Wartość		Edytor for	otprintow	
LED	Edytuj	Atrybuty	Przesuwanie i rozmieszczanie	
Warstwa		Normalny	Wolny	
O Górna		○ Normalny+Wstawianie	○ Zablokowany	
ODDIna		○ Wirtualny		
Orientacja		Automatyczne rozmieszczanie –		
○ Normalny		Obrót o 90 stopni Obrót o 180 stopni		
○+90.0		10 0 10		
○ -90.0		0 0		
● 180.0				
🔿 Użytkownika		Właściwości lokalne		
Orientacia użytkownika (co 0	1 stoppia)	Sposób łączenia pól lutowniczyc	:h: Użyj ustawień ze stref →	
1800	ar scopina)	Ustaw wartość 0 by użyć glob	alnych ustawień	
Pozycja		Prześwit pola lutowniczego:	0 mm	
X 156,845	mm	Prześwit soldermaski:	0 mm	
Y 38,1	mm			
Ścieżka arkusza:		Prześwit pasty lutowniczej:	-0 mm	
/322D32AC		Stosunek prześwitu dla maski pa	sty: -0,000000 %	
1			OK Anuluj	

W takim przypadku, aktywny footprint z obwodu drukowanego będzie automatycznie załadowany w edytorze footprintów, pozwalając na jego bezpośrednią modyfikację (lub archiwizację).

12.3 Interfejs użytkownika edytora footprintów

Wywołanie Edytora Footprintów spowoduje otwarcie następującego okna:

8			Edyte	or Footprintó	w (brak aktywnej b	iblioteki)			_ =	×
Plik Edytuj	Wymiary Widok	Dodaj Po	omoc							
	1				🗱 😂 🤞	👪 😑	ତ୍ ପ	(() ()	🚱 🔛	1
Siatka: 1,27	✓ Powięł	kszenie 8890	¥							
]: ⊨4 © ≤4 []			o () () J5		+ • • • • • • 62812 • • • • •) © © © 28) © © ©				(† 1 7 O V 0 🛛
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)
U5 ()statnia zmiana	Ścieżka dla I	Lista sieci V	Varstwy sygnałow	ve Pola lutownicze	Status (Drientacja	Atrybuty	Footprint	Ks: dil
020120 3	an 25, 1970	Z 88900	X 6,350000 Y -	13,970000	dx 6,350000 dy -13,97	 0000 d 15,345468	mm	Normality	011-52_000	

12.4 Główny pasek narzędziowy



Korzystając z tego paska narzędzi dostępne są następujące polecenia:

\square	Wybór aktywnej biblioteki.
	Zapis bieżącego footprintu w aktywnej bibliotece z zapisem na dysk.
\square	Tworzenie nowej biblioteki oraz zapisanie w niej bieżącego footprintu.
\$	Otwiera okno przeglądarki bibliotek.
Î	Dostęp do okna dialogowego pozwalającego usuwanie footprintów z aktywnej biblioteki.
888	Tworzenie nowego footprintu.
\$	Tworzenie nowego footprintu z pomocą dostępnych kreatorów.
	Załadowanie footprintu z aktywnej biblioteki.
	Załadowanie (Import) footprintu z obwodu drukowanego.
	Aktualizacja bieżącego footprintu na obwodzie drukowanym. Jeśli footprint został wcześniej zaimportowany z bieżącej płytki, zastąpi on odpowiedni footprint na płytce (uwzględniając pozycję oraz orientację footprintu).

	Eksport bieżącego footprintu do obwodu drukowanego. Zostanie on skopiowany na płytkę i umieszczony na pozycji bazowej pola roboczego.
	Import footprintu z pliku stworzonego przez polecenie Ęksport".
	Eksport footprintu. Te polecenie jest prawie identyczne jak polecenie przeznaczone do tworzenia bibliotek, jedyna różnica to taka, że eksport tworzy bibliotekę w katalogu użytkownika, podczas gdy polecenie tworzenia nowej biblioteki tworzy ją w standardowym katalogu z bibliotekami (zwykle kicad/modules).
🥱 🍖	Cofnięcie lub przywrócenie dokonanych zmian.
1	Edycja właściwości footprintu.
	Wywołuje okno dialogowe wydruku.
⊕ © (~ }	Standardowe polecenia związane ze zmianą powiększenia obszaru roboczego.
	Wywołuje edytor pól lutowniczych.
	Sprawdzenie poprawności footprintu.

12.5 Tworzenie nowej biblioteki

Aby utworzyć nową bibliotekę można użyć jednego z dwóch narzędzi: Nowa biblioteka w , w przypadł

w przypadku którego plik bi-

blioteki jest domyślnie tworzony w katalogu z bibliotekami; **Eksport Leven**, w przypadku którego plik biblioteki jest domyślnie tworzony w katalogu roboczym projektu.

......

Okno dialogowe z wyborem nazwy pliku pozwala na określenie nazwy biblioteki oraz zmiany folderu. W obu przypadkach, biblioteka będzie zawierać edytowany footprint.

Ostrzeżenie Jeśli istnieje już jakaś biblioteka z taką samą nazwą, zostanie ona nadpisana bez ostrzeżenia.

12.6 Zapisanie footprintu w aktywnej bibliotece

Operacja zapisu footprintu (modyfikująca plik aktywnej biblioteki) jest przeprowadzana za pomocą polecenia . Jeśli footprint o tej samej nazwie już istnieje, zostanie on zastąpiony. Ponieważ tworzone obwody drukowane będą zależeć od dokładności footprintów w bibliotece, warto przed zapisaniem footprintu dwukrotnie sprawdzić nowy footprint przed jego zapisaniem.

Zalecane jest również, dokonanie edycji pól z nazwą footprintu, będących jego identyfikatorem w bibliotece.

12.7 Przenoszenie footprintów pomiędzy bibliotekami

- Wybrać bibliotekę źródłową
- Załadować wybrany footprint poprzez 标
- Wybrać bibliotekę docelową 🛰



Przy przenoszeniu footprintów źródłowy footprint nie zostaje usunięty, zatem może zaistnieć potrzeba jego usunięcia.

- Wybrać ponownie bibliotekę źródłową
- Usunąć poprzednią postać footprintu przez

12.8 Zapisywanie footprintów z obowdu drukowanego w aktywnej bibliotece

Możliwe jest skopiowanie wszystkich footprintów danego projektu płytki do aktywnej biblioteki. Footprinty te zachowają swoje bieżące nazwy w bibliotece. Polecenie to ma dwa zastosowania:

- Do tworzenia archiwum lub kompletnej biblioteki z footprintami dla obwodu drukowanego, w przypadku utraty biblioteki.
- Ułatwia, co ważniejsze, utrzymanie biblioteki włączając w to produkcję dokumentacji bibliotek, jak wyjaśniono poniżej.

12.9 Dokumentacja dla bibliotek footprintów

Jest mocno rekomendowane by dokumentować footprinty jakie zostały utworzone. Pozwala to na późniejsze łatwiejsze i bezbłędne wyszukiwanie.

Na przykład, kto byłby w stanie zapamiętać wszystkie warianty wyprowadzeń obudowy TO-92? Okno dialogowe z właściwościami footprintu oferuje rozwiązanie tego problemu.

2	١	Właściwości footprintu		
Właściwości Ustawienia 3D)			
Oznaczenie	·	Zmień fo	otprinty(y)	
D1	Edytuj			
Wartość	-	Edytor fo	ootprintów	
LED	Edytuj	Atrybuty	Przesuwanie i rozmieszczanie	
Warstwa		Normalny	Wolny	
Of the second		○ Normalny+Wstawianie	○ Zablokowany	
🔿 Dolna		○ Wirtualny		
Orientacja		Automatyczne rozmieszczanie		
		Obrót o 90 stopni Obrót o 180 stopni		
○ +90.0		0 10 0 10		
O -90.0		0 0		
180.0				
🔿 Użytkownika		Właściwości lokalne		
		Sposób łączenia pól lutowniczy	ch: Użyj ustawień ze stref 🛛 🗸	
1800	0.1 stopnia)	Ustaw wartość 0 by użyć gloł	balnych ustawień	
Pozycja		Prześwit pola lutowniczego:	0 mm	
X 156,845	mm			
Y 38,1 mm		Pizeswit soldermaski:	v mm	
Ścieżka arkusza:		Prześwit pasty lutowniczej:	-0 mm	
/322D32AC		Stosunek prześwitu dla maski p	asty: -0,000000 %	
			OK Anuluj	

To okno dialogowe przyjmuje:

- Jednoliniowego tekstu z komentarzem/opisem footprintu.
- · Słowa kluczowe.

Opis footprintu jest wyświetlany przez CvPcb na dolnym pasku oraz w Pcbnew w oknie z wyborem footprintu na dolnym panelu.

Słowa kluczowe pozwalają na szczegółowe wyszukiwanie footprintów pasujących do określonych słów.

Podczas bezpośredniego wczytywania footprintów w Pcbnew (ikona **heta a** na prawym pasku narzędzi) można użyć słów kluczowych w otwierającym się wtedy oknie dialogowym. Wpisując na przykład tekst =CONN spowoduje, że na liście pojawią się footprinty, których słowa kluczowe zawierają słowo CONN.

12.10 Dokumentowanie bibliotek - praktyki rekomendowane

Zaleca się tworzenie bibliotek pośrednio, tworząc jeden lub więcej pomocniczych obwodów, które stanowić będą "źródła" (części) dla biblioteki w następujący sposób: Stworzyć arkusz płytki w formacie A4, w celu jej późniejszego łatwego wydruku (w skali 1:1).

Stworzenie footprintów, które biblioteka będzie zawierać na tej płytce. Sama biblioteka zostania utworzona poprzez polecenie z menu głównego Pcbnew Plik \rightarrow Archiwizuj obudowy \rightarrow Utwórz archiwum obudów.

\square	Archiwizuj footprinty		Archiwizuj nowe footprinty
-	Zakończ	\square	Utwórz archiwum footprintów
			-

"Prawdziwym"źródłem biblioteki będzie zatem dodatkowa płytka, a całość idei polega na tym, by jakiekolwiek późniejsze zmiany footprintów wykonywać na tej płytce. Oczywiście, może być też kilka obwodów zapisanych w tej samej bibliotece.

Generalnie dobrym pomysłem jest, aby utworzyć sobie różne biblioteki dla różnych komponentów (złącza, elementy dyskretne,...), ponieważ Pcbnew jest w stanie przeszukiwać wiele bibliotek podczas ładowania footprintów.

Poniżej znajduje się przykład źródłowej biblioteki:



Technika ta ma kilka zalet:

- Układ może być wydrukowany w skali 1:1 i służyć jako papierowa dokumentacja do biblioteki bez zbędnego wysiłku przy jej tworzeniu.
- Przyszłe zmiany w Pcbnew mogą wymagać ponownego utworzenia bibliotek, coś co można zrobić bardzo szybko, jeśli jako "źródła" były używane obwody drukowane tego typu. Jest to o tyle ważne, że format pliku z obwodem drukowanym jest gwarantowany tak by zapewnić wsteczną kompatybilność, co wcale nie musi być praktykowane w przypadku formatu pliku biblioteki.

12.11 Zarządzanie bibliotekami footprintów.

Lista bibliotek footprintów w Pcbnew może zostać zmieniona za pomocą "Menedżera Bibliotek Footprintów". Pozwala on na manualne dodawanie i usuwanie bibliotek, a także pozwala na uruchomienie "Kreatora Tabel Biblitotekźa pomocą przycisku "Dodaj z pomocą kreatora".

Kreator ten może zostać też uruchomiony bezpośrednio z menu "Ustawienia", i może automatycznie dodawać biblioteki (wykrywając ich typ) z plików lub spod adresu w repozytoriach GitHub. Adres oficjalnego repozytorium programu KiCad: https://github.com/-KiCad

Więcej informacji o tabelach bibliotek, Menadżerze bibliotek oraz Kreatorze tabel bibliotek można znaleźć w dokumentacji do programu CvPcb w sekcji *Tabele bibliotek footprintów*.

12.12 Zarządzanie modelami 3D footprintów.

Modele 3D mogą być pobrane z zewnętrznego repozytorium poprzez narzędzie "Kreator pobierania plików modeli 3D". Może ono zostać uruchomione z menu "Ustawienia \rightarrow Pobieranie bibliotek modeli 3D".

Rozdział 13

Edytor Footprintów - Tworzenie i edycja footprintów

13.1 Wprowadzenie do Edytora foorprintów

Edytor ten jest używany do edycji i tworzenia footprintów. W skład jego możliwości wchodzi:

- Dodawanie oraz usuwanie pól lutowniczych.
- Zmiana właściwości pól lutowniczych (kształt, warstwa) dla pojedynczych pól lutowniczych lub globalnie dla wszystkich pól lutowniczych footprintu.
- Edycja postaci graficznej (linie, tekst).
- Edycja pól informacyjnych (wartość, odniesienie, itp.).
- Edycja dołączonej dokumentacji (opis, słowa kluczowe).

13.2 Podstawowe elementy footprintów

Footprint to nie tylko fizyczna reprezentacja elementu umieszczonego później na płytce, lecz także i łącznik powiązany ze schematem. Każdy footprint zawiera zwykle trzy różne, jednakże ważne elementy:

- Pola lutownicze.
- Kontury graficzne oraz powiązany z nimi tekst.
- · Pola tekstowe.

Dodatkowo, w przypadku używania funkcji automatycznego rozmieszczania footprintów czy generowania plików położeń footprintów, wzrasta liczba innych parametrów, które muszą zostać poprawnie określone (np. Pick&Place).

13.2.1 Pola lutownicze (Pady)

Dwa rodzaje właściwości pól lutowniczych są najważniejsze:

- Geometria padu (kształt, obecność na warstwach, rozmiar wiercenia).
- Numer padu, który jest złożony z maksymalnie czterech znaków. Wynika, z tego, że nie tylko następujące numery pól lutowniczych są poprawne : 1, 9999, lecz także AA56 czy ANOD. Numer padu musi być identyczny z odpowiadającym mu numerem pinu w symbolu na schemacie, ponieważ na podstawie tej informacji Pcbnew łączy piny i pola lutownicze w module.

13.2.2 Kontury graficzne

Graficzna reprezentacja konturów jest używana do rysowania fizycznego rzutu jaki daje kształt realnego elementu. Do rysowania konturów dostępnych jest kilka narzędzi graficznych: linie, okręgi, łuki i tekst. Kontury nie mają jednak znaczenia elektrycznego - są po prostu pomocne w rozmieszczaniu footprintów, tak aby nie nachodziły one na siebie.

13.2.3 Pola tekstowe

Pola tekstowe to elementy tekstowe powiązane z footprintem. Dwa z nich są obowiązkowe i zawsze są obecne: *Oznaczenie* i *Wartość*. Te dwa pola są automatycznie odczytywane i aktualizowane przez Pcbnew gdy odczytywana jest lista sieci podczas ładowania footprintów na płytkę. Pole *Oznaczenie* otrzymuje odpowiednie odniesienie ze schematu (U1, IC3,...). Pole *Wartość* otrzymuje zaś odpowiednią wartość przypisaną do symbolu na schemacie (47K, 74LS02,...). Mogą zostać dodane także inne pola; ale będą się zachowywać one wtedy jak tekst graficzny.

13.3 Uruchamianie edytora oraz wybór footprintu w celu edycji

Edytor Footprintów może zostać uruchomiony dwojako:

- Bezpośrednio, za pomocą ikony ikony i na głównym pasku narzędzi Pcbnew. Pozwala to na tworzenie i modyfikację footprintu w bibliotece.
- Klikając podwójnie na module na płytce i z okna dialogowego *Właściwości footprintu* wybierając przycisk *Edytor footprintów*. Jeśli zostanie użyta ta możliwość, footprint z płytki zostanie załadowany do edytora co umożliwi jego bezpośrednią modyfikację (lub też zapis do biblioteki).

13.4 Paski narzędziowe edytora footprintów

Wywołanie edytora spowoduje otwarcie nowego okna, którego wygląd przedstawia następujący rysunek:

22	Edytor Footprintów (brak aktywnej biblioteki)	- 🗆 🗙
Plik Edytuj Wymiary Widok Dodaj Pomoc		
🔯 🖼 🗘 🏩 😫 🔛 🛱 🥋	। 📰 🛅 💭 🎲 🤝 👌 🦿 🖾 🖉 🔍 🔍 🤇	¥ 🖳 🚳 🖓
Siatka: 1,27 V Powiększenie 8890 V		
CO .	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	628128	T
		Ť
		3
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
<		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
U5 Ostatnia zmiana Ścieżka dla Lista siec 628128 Jan 25, 1970 /3240023F	i Warstwy sygnałowe Pola lutownicze Status Orientacja Atryl F.Cu 32 0,0 Norr	buty Footprint Ks malny DIP-32 600 dil
Z 88900 X 6,350	000 Y -13,970000 dx 6,350000 dy -13,970000 d 15,345468 mm	

13.4.1 Prawy pasek narzędziowy - edycja elementów składowych

Ten pasek narzędzi zawiera narzędzia do tworzenia elementów składowych footprintów:

- Wstawianie pól lutowniczych.
- Dodawanie elementów graficznych (obrysy, tekst).
- Ustawianie punktu zaczepienia footprintu.
- Usuwanie elementów składowych footprintu.

Poszczególne narzędzia służą do:

\square	Wyłączenie narzędzia.
0	Dodawania pól lutowniczych.
こ	Rysowania linii łamanych.
\odot	Rysowania pełnych okręgów.
<u>,</u>	Rysowania wycinków okręgu.
Т	Dodawania tekstu swobodnego (pola tekstowe nie są zarządzane tym narzędziem).
Ĵ	Position the module anchor.
	Pozycjonowania punktu zaczepienia footprintu.
	Ustawianie punktu zerowego siatki (przesunięcie siatki). Przydatne przy umieszczaniu pól lutowniczych. Punkt zerowy siatki może być przesunięty na wybraną pozycję (na przykład w miejscu pierwszego pada), a następnie można dostosować rozmiar siatki do rozstawu pól lutowniczych. W ten sposób umieszczanie pól lutowniczych będzie znacznie ułatwione.

13.4.2 Lewy pasek narzędziowy - opcje wyświetlania

Te opcje służą do zarządzania opcjami wyświetlania:

* * * * * * * * * * * *	Włącza/Wyłącza wyświetlanie siatki.
↓ r φ	Włącza/Wyłącza wyświetlanie współrzędnych względnych jako polarne.
mm In ↔ ↔	Przełącza pomiędzy używanymi jednostkami miar.
	Przełącza rodzaj kursora (mały lub pełnoekranowy).
ø	Włącza wyświetlanie pól lutowniczych jako niewypełniony zarys.

X	Włącza wyświetlanie tekstów jako niewypełniony zarys.
Ø	Włącza wyświetlanie konturów jako niewypełniony zarys.
¥	Przełącza widok w tryb wysokiego kontrastu.

13.5 Menu podręczne

Prawy klawisz myszy wywołuje podręczne menu, którego zawartość zależna jest od aktualnie wskazywanego elementu przez kursor:

Menu podręczne z możliwością edycji parametrów footprintu:



Menu podręczne z możliwością edycji pól lutowniczych.



Menu podręczne z możliwością edycji elementów graficznych.



13.6 Okno właściwości footprintu

To okno dialogowe może zostać uruchomione, gdy kursor znajdzie się nad footprintem i zostanie wykorzystany prawy klawisz myszy do wywołania polecenia *Edycja footprintu*.

Fields		Attributes	Mov	e and Place	
32 pins DIL packag	e, roun	Normal+Insert		Locked	
Reference US	Edit	Auto Place Rotation 90 degree 0	Rol 0	tation 180 de	gree
Value 628128 Edit					1(
Footprint Name in Library		Set clearances to 0 Pad clearance:	to us	e global v	alues
		Solder mask clearance:	(0	mm
		Solder paste clearance:	(-0	mm
		Solder paste ratio cleara	ince:	-0.000000	%

Opcje zawarte tutaj mogą zostać użyte do zdefiniowania głównych parametrów footprintu.

13.7 Tworzenie nowych footprintów

Narzędzie ukrywające się pod ikoną **barte** pozwala na utworzenie nowego footprintu. Po wybraniu tego narzędzia, użytkownik zostanie poproszony o podanie nazwy identyfikującej nowy footprint w bibliotece.

Nazwa ta będzie służyć także jako oznaczenie footprintu i zostanie zastąpiona później na obwodzie drukowanym przez oznaczenie z listy sieci (U1, IC3...).

Aby nowy footprint był kompletny, będzie potrzebne również dodanie także następujących elementów składowych footprintu:

- Obrys footprintu (i tekst jeśli potrzeba).
- Pola lutownicze.
- Pole tekstowe Wartość (zawierające tekst, który będzie zastąpiony przez prawdziwą wartość przypisaną z listy sieci).

Metoda alternatywna:

Gdy nowy footprint jest podobny do innego footprintu jaki istnieje w bibliotece albo na płytce, można użyć szybszej metody tworzenia nowego footprintu:



- Zmodyfikować pole z nazwą identyfikacyjną, wpisując nową nazwę.
- Dokonać edycji oraz zapisać nowy footprint.

z głównego paska narzedzi edytora.

13.8 Dodawanie i edycja pól lutowniczych

Po stworzeniu zalążka footprintu, można będzie dodawać, usuwać lub modyfikować pola lutownicze. Modyfikacja pól lutowniczych może obejmować tylko aktualnie wybrany pole lutownicze, lub też obejmować wszystkie pola lutownicze footprintu.

13.8.1 Dodawanie pola lutowniczego

Dodawanie pól lutowniczych jest aktywowane przez wybranie narzędzie na prawym pasku narzędzi. Pola lutownicze można umieszczać w polu roboczym klikając w miejscu gdzie taki pole lutownicze ma się znaleźć. Ich właściwości można zdefiniować wcześniej za pomocą menu Właściwości pól lutowniczych.

Należy pamiętać o wprowadzeniu numeru padu.

13.8.2 Ustawianie właściwości pól lutowniczych

Ustawianie właściwości pól lutowniczych może odbywać się na trzy sposoby:

- Można ustalić parametry pól lutowniczych wcześniej, wybierając narzędzie
- Klikając na istniejącym padzie, wybierając polecenie "Edytuj pole". Można wtedy zmodyfikować ustawienia tego jednego pola lutowniczego.
- Klikając na istniejącym padzie, wybierając polecenie "Eksportuj ustawienia pola lutowniczego". W tym jednak przypadku, właściwości geometryczne wybranego padu staną się domyślnymi właściwościami pól lutowniczych.

W przypadku dwóch pierwszych sposobów edycji, wyświetlone zostanie następujące okno dialogowe:

			Właściwo	ści pola luto	wnicz	ego			×
Główne Lokaln	y prześwit i ustav	wienia							
Numer pola:	32			Wiercenie					
Nazwa sieci:	VCC			Kształt:	Kształt: Okrągły 🗸				
Typ pola:	PTH, Na wylot		~	Rozmiar X:	0,8127	799	mm		
Kształt:	Okrągły		~	Rozmiar Y:	0,8127	99	mm		
Pozycja X:		-19,05	mm	Warstwy					
Pozycja Y:		-7,62	mm	Warstwa śc	ieżek:	Wszystkie	~		
Rozmiar X:		1,397	mm	Warstwy t	echnicz	zne		70	
Rozmiar Y:		1,397	mm	F.Adhe	25			JZ	
Orientacja:		0	/ st.	B.Adh	25				
		0	0,1 st.	B.Past	2				
Przesunięcie X	:	0	mm	F.SilkS				VCC	
Przesunięcie Y	:	0	mm	F.Masl	c				
Odległość od p	pola do krzemu:	0	mm	B.Mas	c				
Nachylenie:		0	mm	Eco1.U	Jser Iser				
Kierunek:		Pionowo	/	Eco2.U	ser				
Nadrzędna or	Nadrzędna orientacja footprintu								
Obrót:	0,0								
Strona płytki:	strona gorna								
								OK Anuluj	

Należy zwrócić szczególną uwagę przy prawidłowym ustawieniu warstw do których należeć będzie pole lutownicze. Choć warstwy miedzi są dość proste do zdefiniowania, to zarządzanie warstwami technicznymi (maski lutowniczej, pasty lutowniczej, itp...) jest równie ważne przy produkcji obwodów elektronicznych i ich dokumentowaniu.

Wybór jednej z opcji dostępnej w grupie Typ pola powoduje automatyczny wybór warstw, która na ogół jest wystarczająca.

13.8.2.1 Prostokątne pola lutownicze

Footprinty SMD typu VQFP/PQFP, które mają prostokątne pola lutownicze ze wszystkich czterech stron, tj. zarówno w poziomie i pionie, zaleca się używać tylko jednego kształtu (np. poziomy prostokąt) i umieszczać go pod różnymi kierunkami (0 stopni dla poziomych i 90 stopni dla pionowych). Globalne zmiany rozmiaru pól lutowniczych mogą być wtedy wykonane za pomocą jednej operacji.

13.8.2.2 Stosowanie obrotu pól

Obracanie o -90 lub -180 stopni jest wymagane tylko dla pól lutowniczych trapezoidalnych używanych w footprintach mikrofalowych.

13.8.2.3 Uwaga trzecia - Pola lutownicze z opcją Non Plated

Pola lutownicze mogą zostać zdefiniowane jako Non Plated Through Hole (pola lutownicze NPTH).

Te pola lutownicze muszą zostać zdefiniowane na jednym lub wszystkich warstwach miedzi (oczywiście, otwór w padzie będzie występował na wszystkich warstwach miedzi).

Wymóg ten pozwala na zdefiniowanie parametrów prześwitu (na przykład jako prześwit dla śrub montażowych).

Gdy otwór w padzie jest tego samego rozmiaru jak rozmiar padu w polach o kształcie zaokrąglonym lub owalnym, to takie pole lutownicze NIE jest rysowane na warstwach miedzi w plikach GERBER.

Te pola lutownicze mają swoje przeznaczenie mechaniczne, jednak nie jest dopuszczalne stosowanie nazw własnych lub nazw sieci dla takich pól lutowniczych. Łączenie ich z sieciami jest niemożliwe.

13.8.2.4 Uwaga czwarta - Pola lutownicze na warstwach technicznych

Te pola lutownicze zwykle nie są użyteczne. Opcja ta może być stosowana przy tworzeniu markerów pozycjonujących (przy montażu automatycznym) lub masek na warstwach technicznych.

13.8.2.5 Parametr: Przesunięcie X (Y)

Pole lutownicze o numerze 3 posiada parametr Przesunięcie Y ustawione na 15mils.



13.8.2.6 Parametr: Nachylenie pola (pola trapezoidalne)

Pole lutownicze numer 1 posiada parametr Nachylenie ustawiony na 10mils.

13.8.3 Ustawianie prześwitu masek pasty i lutowniczej dla pól lutowniczych

Wartości prześwitu mogą być ustawione na trzech poziomach:

- Poziom globalny.
- Na poziomie footprintów.
- Na poziomie pól lutowniczych.

Pcbnew w takim przypadku korzysta z priorytetów ustawień i wartość ostateczna jest brana z:

- Wartości ustalonej dla pól lutowniczych. Jeśli jest zerowa to:
- Z wartości ustalonej dla footprintu. Jeśli jest zerowa to:
- Z wartości ustalonej globalnie.

13.8.3.1 Uwagi

Wartość dla maski lutowniczej jest dodatnia, ponieważ maska lutownicza jest zwykle większa niż pole lutownicze. Wartość dla maski pasty lutowniczej jest ujemna ponieważ maska pasty lutowniczej jest zwykle mniejsza niż pole lutownicze.

13.8.3.2 Parametry maski pasty lutowniczej

Są dwa parametry:

- · Wartość ustalona.
- Procent rozmiaru pola lutowniczego.

Wartość realna jest sumą tych dwóch wartości.

Ustawienia na poziomie footprintów

Lokalny prześwit						
Ustaw wartość 0 by użyć globalnych ustawień						
Prześwit pola lutowniczego:	0	mm				
Prześwit soldermaski:	0	mm				
Prześwit pasty lutowniczej:	-0	mm				
Stosunek prześwitu dla maski pasty:	-0,000000	%				

Ustawienia na poziomie pól lutowniczych

Prześwity		
Prześwit pola lutowniczego:	٥	mm
Prześwit soldermaski:	0	mm
Prześwit pasty lutowniczej:	-0	mm
Stosunek prześwitu dla maski pasty:	-0,000000	%

13.9 Właściwości pól tekstowych

Każdy footprint posiada minimum dwa pola tekstowe: Oznaczenie i Wartość.

Ich parametry (atrybuty, rozmiar, szerokość) muszą zostać zaktualizowane. Dostęp do właściwości pól tekstowych zapewnia menu podręczne, wywoływane przez podwójne kliknięcie prawym klawiszem na treści pola, albo poprzez okno z właściwościami footprintu.

Właściw	vości tekstu footp	rintu 🛛 🗙				
Footprin	Footprint U5 (628128) orientacja 0,0					
Oznaczenie: U5						
Rozmiar X (mm): 1,778	Grubość (mm): 0,3048	Styl Normalny				
Rozmiar Y (mm): 1,778	Orientacja	⊖ Kursywa				
Przesunięcie X (mm): -13.97	O Pionowo	ОК				
Przesunięcie Y (mm): -3,81	Pokazuj	Anuluj				

13.10 Automatyczne rozmieszczanie footprintów

Jeśli użytkownik zechce wykorzystać w pełni możliwości funkcji automatycznego rozmieszczania footprintów, konieczne jest określenie dozwolonej orientacji footprintu (w oknie dialogowym Właściwości footprintu).

Atrybuty	Przesuwanie i rozmieszczanie				
Normalny	 Wolny 				
○ Normalny+Wstawianie	○ Zablokowany				
○ Wirtualny					
Automatyczne rozmieszczanie					
Obrót o 90 stopni	Obrót o 180 stopni				
0 10	0				
0	0				

Zazwyczaj, obrót o 180 stopni jest dozwolony dla rezystorów, niespolaryzowanych kondensatorów i innych elementów symetrycznych.

Dla niektórych footprintów (na przykład dla małych tranzystorów) jest często dozwolony obrót o +/-90 lub 180 stopni. Domyślnie, nowy footprint będzie miał zezwolenie do obrotu ustawione na zero. Można to zmienić stosując następującą zasadę:

Wartość 0 powoduje że obrót jest niemożliwy, wartość 10 pozwala na pełny obrót, a wszystkie pośrednie wartości, stanowią blokady obrotu. Na przykład, rezystor może mieć zezwolenie na poziomie 10 do obrotu o 180 stopni (nieograniczone) i zgodę na poziomie 5 do obrotu o +/- 90 stopni (dozwolone, ale niezalecane).

13.11 Atrybuty

Sekcja atrybutów jest następująca:

Atrybuty
Normalny
○ Normalny+Wstawianie
○ Wirtualny

- Normalny to standardowy atrybut dla elementów przewlekanych.
- Normalny+Wstawianie oznacza, że ten element musi zostać umieszczony w pliku położeń footprintów (dla automatów montażowych). Ten atrybut jest zwykle używany przy elementach przeznaczonych do montażu powierzchniowego (SMD).
- Wirtualny oznacza, że ten element jest bezpośrednio tworzony na płytce. Przykładem może być złącze krawędziowe lub też cewki płaskie tworzone bezpośrednio ze ścieżek (spotykane czasem w footprintach mikrofalowych).

13.12 Dokumentowanie bibliotek footprintów

Zaleca się dokumentować footprinty, które zostały utworzone, w celu umożliwienia szybkiego i bezbłędnego ich wyszukiwania. Na przykład, ile osób jest w stanie zapamiętać wszystkie warianty wyprowadzeń obudowy TO92?

Okno dialogowe "Właściwości footprintuóferuje proste rozwiązanie tego problemu.

Pola	
Dokument	
32 pins DIL package,	, round pa
Słowa kluczowe	
DIL	
Oznaczenie	
U5	Edytuj
Wartość	
628128	Edytuj
Nazwa footprintu w k	oibliotece
DIP-32600	

Pozwala ono na wprowadzenie:

- Jednoliniowego tekstu z opisem footprintu;
- Słowa kluczowe.

Opis footprintu jest wyświetlany przez CvPcb na dolnym pasku oraz w Pcbnew w oknie z wyborem footprintu na dolnym panelu. Słowa kluczowe pozwalają na szczegółowe wyszukiwanie footprintów pasujących do określonych słów.

Podczas bezpośredniego wczytywania footprintów w Pcbnew (ikona na prawym pasku narzędzi) można użyć słów kluczowych w otwierającym się wtedy oknie dialogowym. Wpisując na przykład tekst =TO220 spowoduje, że na liście pojawią się footprinty, których słowa kluczowe zawierają słowo TO220.

13.13 Wizualizacja w przestrzeni 3D

Footprintowi można przypisać plik (lub pliki) zawierające reprezentację 3D odpowiadającą realnemu komponentowi. W celu włączenia takiego pliku do footprintu, wybierz zakładkę "Ustawienia 3D"we właściwościach footprintu. Panel zarządzający ustawieniami 3D wygląda w ten sposób:

8			Właściw	ości footprintu			×		
Właśc	iwości Ust	awienia 3D							
Nazw	y kształtów	3D							
dil/d	lil_32-w600.v	vrl							
Dom	Domyślna ścieżka (ze zmiennej systemowej KISYS3DMOD)								
C:\k	icad-winbui	lder-3.3\kica	d\share\modules\	packages3d					
Ska	la 3D i pozyo	:ja							
Ska	la kształtu:								
X:	1,000000								
Y:	1,000000								
Z:	1,000000								
Prz	esunięcie ks	ztałtu (w cala	ch):						
X:	0,000000					Dodaj kształt	3D		
Y:	0,000000					Usuń kształt 3	D		
Z:	0,000000								
Ob	rót kształtu (w stopniach)	:						
X:	0,000000								
Y:	0,000000								
Z:	0,000000								
					ОК	Anul	uj		

Aby przydzielić footprintowi jego reprezentację 3D należy określić:

- Plik zawierający model 3D (stworzony przez narzędzie do modelowania 3D Wings3d, w formacie VRML, za pomocą polecenia eksportu do VRML).
- Domyślną ścieżką dla modeli 3D jest kicad/modules/package3d zawartą w zmiennej systemowej KISYS3DMOD. W tym przykładzie, plik nazywa się discret/to_220horiz.wrl, używający domyślnej ścieżki początkowej).
- Skalę modelu w trzech osiach : X, Y oraz Z.
- Przesunięcie modelu względem punktu zaczepienia footprintu (zwykle wartość jest równa zero).
- Początkowy obrót modelu 3D w każdej osi (zwykle wartości jest równa zero).

Ustawienie skali modelu pozwala na:

- Użycie tych samych plików z modelem 3D dla footprintów, które posiadają podobne kształty ale różnią się rozmiarem (np. Rezystory, kondensatory, elementy SMD...)
- Dla małych (lub bardzo dużych) obudów, lepszym rozwiązaniem jest użycie siatki Wings3D: Skala 1:1 to 0.1cala w Pcbnew i równa się 1 jednostce siatki w Wings3D.

Jeśli plik(i) z modelem zostaną określone, możliwe stanie się przeglądanie komponentów w przestrzeni 3D:



Model 3D automatycznie pojawi się także podczas wizualizacji PCB w trybie 3D.

13.14 Zapis footprintu w aktywnej bibliotece

Operacja zapisu footprintu (modyfikująca plik aktywnej biblioteki) jest przeprowadzana za pomocą polecenia Zapisz

Jeśli footprint o tej samej nazwie już istnieje, zostanie on zastąpiony. Ponieważ tworzone obwody drukowane będą zależeć od dokładności footprintów w bibliotece, warto przed zapisaniem footprintu dwukrotnie sprawdzić nowy footprint przed jego zapisem.

Zalecane jest również, dokonanie edycji pól z nazwą footprintu, będących jego identyfikatorem w bibliotece.

13.15 Zapis footprintu na płytce

Jeśli edytowany footprint pochodził z bieżącej płytki, należy go uaktualnić za pomocą polecenia *Uaktualnij footprint* znajdującym się na górnym pasku narzędzi.





Rozdział 14

Zaawansowane narzędzia do rozmieszczania elementów

Oprócz podstawowych narzędzi do rozmieszczania elementów, Pcbnew (jak i Edytor Footprintów) posiada kilka zaawansowanych narzędzi, które mogą pomóc przy tworzeniu układu płytki.

14.1 Powielanie elementów

Powielanie elementów to metoda polegająca na klonowaniu elementu i wykonaniu dla niego tej samej akcji. Proces ten jest zasadniczo podobny do prostej metody kopiuj-wklej, ale pozwala na łatwiejsze rozmieszczanie komponentów na PCB i umożliwia dokładniejsze, choć nadal ręczne ich ułożenie za pomocą narzędzia **Przesuń dokładnie** (patrz niżej).

Powielanie jest wykonywane gdy użyje się skrótu klawiszowego (domyślnie jest to **Ctrl-D**) lub z pomocą poleceń w menu kontekstowym. W zwykłym trybie wyświetlania dostępne są następujące polecenia, w zależności od wybranego elementu:



14.2 Przesuwanie dokładne

Narzędzie "Przesuń dokładnie"pozwala przenieść element (lub grupę elementów) o podany wektor, który może być wprowadzony za pomocą współrzędnych kartezjańskich lub polarnych i może być wprowadzony w jakichkolwiek obsługiwanych jednostkach. Takie podejście jest bardzo przydatne, w przeciwnym wypadku kłopotliwe byłoby przełączanie się pomiędzy jednostkami lub gdy funkcja wymagałaby rozmieszczania według z góry ustalonej siatki.

Aby skorzystać z tego narzędzia, należy wybrać elementy, które mają zostać przemieszczone a następnie użyć klawisza skrótu (domyślnie *Ctrl-M*) lub odpowiednich pozycji z menu kontekstowego, by wywołać poniższe okno dialogowe. Okno dialogowe można też wywołać przyciskiem szybkiego dostępu, które przesuwa lub powiela elementy, przy których można łatwo wprowadzić powtarzające się przesunięcie przy komponentach wielokrotnych.

Przesuwanie z możliwością wprowadzania współrzędnych kartezjańskich

Pr	zesuń element		×
🗌 Użyj współrzęd	nych polarnych		
Przesuń w osi X:	0	mm	—
Przesuń w osi Y:	0	mm	
Obrót elementu:	0	st.	æ
[ОК	Anuluj	

Przesuwanie z możliwością wprowadzania współrzędnych polarnych

Przesuń element							
🗹 Użyj współrzędnych polarnych							
Odległość:	0	mm 🖕	þ				
Kạt:	0	st.	þ				
Obrót elementu:	0	st. 🖕	þ				
OK Anuluj							

Zmiana pomiędzy systemem kartezjańskim a polarnym odbywa się przez zaznaczenie pola opcji. Niezależnie jak obecnie są one wprowadzone, zostaną one automatycznie przeliczone w innym systemie.

Następnie należy wprowadzić wektor przesunięcia. Można użyć jednostek wskazanych przez opisy pól (na powyższej ilustracji jest to "mm") lub określić własne jednostki (np. "1 in" dla cali, "2 rad" dla 2 radianów).

Wciskając **OK** przesunięcie zostanie zaaplikowane dla obecnego wyboru, zaś przycisk **Anuluj** spowoduje zaniechanie akcji i elementy nie zostaną przesunięte. Jeśli wciśnięto **OK** wartości przesunięć zostaną zapamiętane i przy powtórzeniu operacji przesuwania następne elementy zostaną przesunięte o ten sam wektor.

14.3 Tworzenie szyku

Zarówno Pcbnew jak i Edytor footprintów posiadają specjalne narzędzie asystujące przy tworzeniu szyku elementów, mogące zostać wykorzystane do prostego, i dokładnego planowania powtarzalnych elementów w obwodach drukowanych oraz footprintach.

14.3.1 Aktywacja narzędzia do utworzenia szyku

Narzędzie do tworzenia szyku operuje na elementach znajdujących się w miejscu kursora, lub, w przypadku trybu GAL, na zaznaczeniu. Dostęp do niego jest możliwy poprzez menu podręczne w przypadku zaznaczenia lub przez skrót klawiszowy (domyślnie **Ctrl-N**). W widoku normalnym, menu podręczne pozwala na tworzenie szyku dla następujących elementów:



Narzędzie do tworzenia szyku ma swoje okno dialogowe, z zakładkami gdzie można wybrać odpowiedni szyk dla danego zadania. Obecnie są wspierane tylko dwie opcje szyku: szyk kwadratowy oraz szyk opisany po okręgu.

Oba typy szyku mogą zostać w pełni skonfigurowane poprzez własne zakładki. Opcje geometrii (sposób w jaki szyk będzie tworzony) znajduje się po lewej stronie; opcje numeracji zaś (pozwalające ustalić bieg numeracji w szyku) znajduje się po prawej stronie.

14.3.2 Szyk kwadratowy

Szyk kwadratowy stanowi tablicę, w której poszczególne elementy leżą na 2-wymiarowej siatce. Ten rodzaj tablicy może również generować układ liniowy jeśli określono wyłącznie liczbę wierszy lub kolumn.

Ustawienia dla szyku kwadratowego są następujące:

			Utwórz szyk	×	
Siatka Okrąg	ły				
llość x:	5]	Kierunek numeracji szyku: Najpierw poziomo, potem pionowo		
llość y:	5]	O Najpierw pionowo, potem poziomo		
Rozstaw x:	5	mm	Odwrotna numeracja przy		
Rozstaw y:	5	mm	[™] zmianie rzędy/kolumny ✔ Zresetuj numeracie		
Przesunięcie x:	0	mm	Schemat numeracji:	_	
Przesunięcie y:	0	mm	O Ciągła (1, 2, 3)		
Przeplot:	1		○ Według osi szyku (A1, A2, B1,)		
Typ przeplotu:			Schemat numeracji pierwszej osi/ciągu:		
	Rzędami		Numeryczny (0, 1, 29, 10)	~	
🔿 Kolumnami		- Schemat numeracji drugiej ośi:			
			Numeryczny (0, 1, 29, 10)	\sim	
			Rozpoczęcie numeracji od: 1 1		
			OK Anuluj		

14.3.2.1 Opcje geometrii

Opcje związane z geometrią szyku są następujące:

- Licznik poziomo: liczba kolumn w szyku.
- Licznik pionowo: liczba rzędów w szyku.
- Rozstaw poziomo: odległość pomiędzy poszczególnymi elementami w linii poziomej. Jeśli jest ujemny to szyk jest układany od prawej do lewej.
- **Rozstaw pionowo**: odległość pomiędzy poszczególnymi elementami w linii pionowej. Jeśli jest ujemny to szyk jest układany od dołu do góry.
- Przesunięcie poziomo: rozpoczyna każdy rząd z takim przesunięciem względem poprzedniego
- Przesunięcie pionowo: rozpoczyna każdą kolumnę z takim przesunięciem względem poprzedniego elementu.



Rysunek 14.1: Szyk 3x3 z przesunięciem x oraz y

• Przeplot: dodaj przesunięcie do każdej "n"-tej kolumny lub rzędu, z postępem co "1/n"-tą, odnosząc się do pełnego wymiaru:



Rysunek 14.2: Szyk 3x3 z przeplotem w rzędzie wynoszącym 2



Rysunek 14.3: Szyk 4x3 z przeplotem w kolumnie wynoszącym 3

14.3.2.2 Opcje numeracji

- Kierunek numeracji szyku: Określa, czy numeracja ma iść wzdłuż rzędów, a następnie przenosić się do następnego wiersza, czy iść wzdłuż kolumny, a następnie przenosić się w dół do następnej kolumny. Należy zauważyć, że kierunek numeracji jest określony przez znak w polu Rozstaw: ujemny odstęp spowoduje numerowanie od prawej do lewej, albo z dołu do góry.
- Odwrotna numeracja przy zmianie rzędu/kolumny: Jeśli opcja ta jest zaznaczona, kierunek numeracji (na przykład lewona-prawo lub prawo-na-lewo) zmienia się przy zmianie rzędu lub kolumny. Opcja ta jest przydatna w przypadku projektowania obudów typu DIP, gdzie numeracja zwiększa się po jednej stronie, a zmniejsza po przeciwnej.
- **Restart numeracji**: gdy tworzony jest szyk z elementów ponumerowanych, numeracja jest resetowana, w przeciwnym wypadku o ile to możliwe jest kontynuowana wobec ostatniego elementu.
- Schemat numeracji
 - Ciagła: numeracja jest kontynuowana pomiędzy poszczególnymi rzędami/kolumnami
 - * jeśli ostatnim elementem w pierwszym rzędzie był element z numerem 7, wtedy pierwszy element w następnym rzędzie będzie miał numer 8.
 - Według osi szyku: numeracja używa obu osi, gdzie numer jest składany z indeksu w poszczególnych osiach. Który indeks będzie pierwszy (rząd lub kolumna) jest określane na podstawie kierunku numeracji.
- Schemat numeracji: określa jakiego ąlfabetuńależy użyć przy numerowaniu w danej osi. Dostępne opcje to:
 - Numeryczny dla normalnych liczb całkowitych
 - Heksadecymalny dla liczb o podstawie 16
 - Alfabetycznie, oprócz IOSQXZ, domyślny schemat numeracji dla elementów elektronicznych, rekomendowany przez ASME Y14.35M-1997 sekcja 5.2 (poprzednio MIL-STD-100 sekcja 406.5) by wykluczyć podobieństwo do zwykłych cyfr,
 - Alfabetyczny, pełne 26 znaków od A do Z.

14.3.3 Szyk opisany po okręgu

Szyk opisany po okręgu rozmieszcza elementy wokół tworząc koło. Promień okręgu jest domyślnie określony przez położenie wybranego elementu (lub względem centrum wybranej grupy) a punkt centralny poprzez wprowadzone wartości. Poniżej znajduje się okno dialogowe tego narzędzia:

	U	ltwórz szyk	×
Siatka Okrągły Środek x: 0 Środek y: 0 Promień: 134,611013 mm	_ mm _ mm	 ✓ Zresetuj numerację Typ numeracji: Numeryczny (0, 1, 29, 10) Rozpoczęcie numeracji od: 1 	×
Ilość: 4 Obrót: 🔽		OK A	Anuluj

14.3.3.1 Opcje geometrii

- Środek X, Środek Y: Punkt centralny okręgu. Promień zostanie rozpychanie i omijanie sąsiednich elementów na płytce, które kolidują ze ścieżką jaka aktualnie jest prowadzona.
- Kąt: Różnica położenia pomiędzy dwoma sąsiednimi elementami w szyku. By podzielić okrąg na tyle części ile wskazuje pole Ilość, należy wpisać zero.
- Ilość: Liczba elementów w szyku (razem z elementem oryginalnym).
- **Obrót:** Obrót elementu wobec własnej osi. W przeciwnym wypadku elementy zostaną wyłącznie przesunięte zachowując swój własny obrót (na przykład, prostokątne pole pozostanie zawsze w tej samej orientacji jeśli ta wartość nie zostanie ustawiona).

14.3.3.2 Opcje numeracji

Szyk opisany po okręgu posiada tylko jeden wymiar i jest prostszy w zastosowaniu niż szyk kwadratowy. Znaczenie poszczególnych opcji jest to samo dla obu typów szyku. Elementy są numerowane zgodnie z ruchem wskazówek zegara - dla numeracji w przeciwnym kierunku należy wpisać wartość ujemną kąta.

Rozdział 15

Skrypty w programie KiCad

Skrypty pozwalają na zautomatyzowanie niektórych zadań wykonywanych w programie KiCad używając do tego celu języka Python.

By dowiedzieć się więcej o zastosowanych funkcjach można przejrzeć dokumentację **doxygen** dostępną pod adresem Python Scripting Reference.

Można również uzyskać pomoc wpisując polecenie pydoc pobnew w oknie terminala.

Używając skryptów można stworzyć:

- Wtyczki: ten typ skryptów jest ładowany podczas uruchamiania programu KiCad. Przykłady:
 - Kreatory Footprintów: pozwalające w prosty sposób tworzyć footprinty za pomocą określenia tylko kilku parametrów. Ten typ wtyczek został opisany w rozdziale Kreatory Footprintów.
 - Obsługa plików (w planach): pozwalające na dołączenie specjalnego kodu do eksportu/importu innych typów plików
 - **Polecenia** (*w planach*): pozwalające na przyporządkowanie określonych zdarzeń do zadań skryptowych, rejestrowania nowych poleceń w menu lub na paskach narzędziowych.
- Skrypty z linii poleceń: skrypty które można użyć w linii poleceń, ładujące obwody drukowane lub biblioteki, modyfikujące je oraz generujące nowe pliki lub nowe obwody (np. panelizacja płytek).

Należy nadmienić, że jedyną aplikacją programu KiCad, która wspiera język skryptowy Python jest obecnie Pcbnew. Planowane jest jednak wprowadzenie języka skryptowego także do Eeschema.

15.1 Obiekty w programie KiCad

API skryptów odzwierciedla strukturę wewnętrznych obiektów wewnątrz programu KiCad/Pcbnew. BOARD to obiekt nadrzędny, który posiada zestaw kolejnych obiektów podrzędnych: MODULE, TRACK/VIA, TEXTE_PCB, DIMENSION, DRAW-SEGMENT oraz właściwości. Każdy obiekt podrzędny posiada kolejne obiekty. Na przykład MODULE posiada D_PAD, EDGE, itp.

• Zobacz sekcję o obiekcie BOARD.

15.2 Opis podstawowego API

Wszystkie elementy API języka Python w Pcbnew są dostępne poprzez moduł "pcbnew". Metoda GetBoard () zwraca bieżącą płytkę otwartą w edytorze, przydatną dla poleceń wpisywanych przez zintegrowaną powłokę skryptów wewnątrz Pcbnew lub dla działania wtyczek.

15.3 Ładowanie i zapisywanie płytki

- LoadBoard(filename): ładuje płytkę z podanego pliku i zwraca obiekt BOARD, z użyciem formatu pliku, który odpowiada rozszerzeniu pliku.
- SaveBoard(filename,board): zapisuje obiekt BOARD do pliku, z użyciem formatu pliku, który odpowiada rozszerzeniu pliku.
- board.Save(filename): to samo co wyżej, ale jest to metoda z obiektu BOARD.

Przykład wczytywania płytki, ukrywania wartości, pokazania wszystkich odnośników

```
#!/usr/bin/env python2.7
import sys
from pcbnew import *
filename=sys.argv[1]
pcb = LoadBoard(filename)
for module in pcb.GetModules():
    print "* Module: %s"%module.GetReference()
    module.Value().SetVisible(False)  # set Value as Hidden
    module.Reference().SetVisible(True)  # set Reference as Visible
```

```
pcb.Save("mod_"+filename)
```

15.4 Listownie i wczytywanie bibliotek

Wyliczanie bibliotek, wyliczanie footprintów, wyliczanie pól lutowniczych

```
#!/usr/bin/python
from pcbnew import *
libpath = "/usr/share/kicad/modules/Sockets.pretty"
print ">> enumerate footprints, pads of",libpath
# Load the suitable plugin to read/write the .pretty library
# (containing the .kicad_mod footprint files)
src_type = IO_MGR.GuessPluginTypeFromLibPath( libpath );
# Rem: we can force the plugin type by using IO_MGR.PluginFind( IO_MGR.KICAD )
plugin = IO_MGR.PluginFind( src_type )
# Print plugin type name: (Expecting "KiCad" for a .pretty library)
print( "Selected plugin type: %s" % plugin.PluginName() )
list_of_footprints = plugin.FootprintEnumerate(libpath)
for name in list_of_footprints:
    fp = plugin.FootprintLoad(libpath,name)
    # print the short name of the footprint
   print name # this is the name inside the loaded library
    # followed by ref field, value field, and decription string:
    # Remember ref and value texts are dummy texts, replaced by the schematic values
    # when reading a netlist.
    print " ->", fp.GetReference(), fp.GetValue(), fp.GetDescription()
    # print pad info: GetPos0() is the pad position relative to the footrint position
   for pad in fp.Pads():
```

```
print " pad [%s]" % pad.GetPadName(), "at",\
    "pos0", ToMM(pad.GetPos0().x), ToMM(pad.GetPos0().y),"mm",\
    "shape offset", ToMM(pad.GetOffset().x), ToMM(pad.GetOffset().y), "mm"
print ""
```

15.5 BOARD

BOARD jest podstawowym obiektem w Pcbnew, stanowi on odzwierciedlenie tego co znajduje się w polu edycyjnym.

BOARD zawiera zestaw obiektów podrzędnych do których można odwoływać się za pomocą następujących metod, które zwracają iterowalne listy mogące być iterowane poprzez konstrukcje for obj in list:

- board.GetModules(): Metoda zwraca listę obiektów MODULE, wszystkie footprinty dostępne na płytce będą tu wyszczególnione.
- board.GetDrawings(): Zwraca listę BOARD_ITEMS które należą do rysunków na płytce.
- board.GetTracks(): Metoda ta zwraca listę obiektów TRACK oraz VIA wewnątrz obiektu BOARD.
- board.GetFullRatnest(): Zwraca listę połączeń ratsnets (połączeń nie wytrasowanych).
- board.GetNetClasses(): Zwraca listę klas połączeń.
- board.GetCurrentNetClassName(): Zwraca bieżącą klasę połączeń.
- board.GetViasDimensionsList(): Zwraca listę dostępnych rozmiarów przelotek na płytce.
- board.GetTrackWidthList(): Zwraca listę dostępnych szerokości ścieżek na płytce.

Przykład inspekcji obwodu drukowanego

```
#!/usr/bin/env python
import sys
from pcbnew import *
filename=sys.argv[1]
pcb = LoadBoard(filename)
ToUnits = ToMM
FromUnits = FromMM
#ToUnits=ToMils
#FromUnits=FromMils
print "LISTING VIAS:"
for item in pcb.GetTracks():
    if type(item) is VIA:
        pos = item.GetPosition()
        drill = item.GetDrillValue()
        width = item.GetWidth()
        print " * Via: %s - %f/%f "%(ToUnits(pos),ToUnits(drill),ToUnits(width))
    elif type(item) is TRACK:
        start = item.GetStart()
        end = item.GetEnd()
        width = item.GetWidth()
```

```
print " * Track: %s to %s, width %f" % (ToUnits(start), ToUnits(end), ToUnits(width))
    else:
        print "Unknown type %s" % type(item)
print ""
print "LIST DRAWINGS:"
for item in pcb.GetDrawings():
    if type(item) is TEXTE_PCB:
        print "* Text:
                          '%s' at %s"%(item.GetText(), item.GetPosition())
    elif type(item) is DRAWSEGMENT:
        print "* Drawing: %s"%item.GetShapeStr() # dir(item)
    else:
       print type(item)
print ""
print "LIST MODULES:"
for module in pcb.GetModules():
    print "* Module: %s at %s"%(module.GetReference(),ToUnits(module.GetPosition()))
print ""
print "Ratsnest cnt:", len (pcb.GetFullRatsnest())
print "track w cnt:", len (pcb.GetTrackWidthList())
print "via s cnt:", len(pcb.GetViasDimensionsList())
print ""
print "LIST ZONES:", pcb.GetAreaCount()
for idx in range(0, pcb.GetAreaCount()):
    zone=pcb.GetArea(idx)
    print "zone:", idx, "priority:", zone.GetPriority(), "netname", zone.GetNetname()
print ""
print "NetClasses:", pcb.GetNetClasses().GetCount(),
```

15.6 Przykłady

15.6.1 Zmiana prześwitu pasty w pinach komponentów

Chcielibyśmy zmienić piny 1 do 14, 15 pin jest polem termicznym, który musi pozostać niezmieniony.

```
#!/usr/bin/env python2.7
import sys
from pcbnew import *
filename=sys.argv[1]
pcb = LoadBoard(filename)
# Find module U304
u304 = pcb.FindModuleByReference('U304')
pads = u304.Pads()
# Iterate over pads, printing solder paste margin
for p in pads:
    print p.GetPadName(), ToMM(p.GetLocalSolderPasteMargin())
    id = int(p.GetPadName())
    # Set margin to 0 for all but pad (pin) 15
```

if id<15: p.SetLocalSolderPasteMargin(0)</pre>

```
pcb.Save("mod_"+filename)
```

15.7 Kreatory footprintów

Kreatory footprintów to zestaw skryptów Python, które można uruchomić z Edytora Footprintów. Jeśli wywołamy okno dialogowe z kreatorami, można będzie wybrać jeden z nich i za pomocą dostępnych pól z parametrami określić kształt footprintu przedstawiany po prawej stronie.

Jeśli wtyczki nie są zawarte w używanym pakiecie programu KiCad, można znaleźć ich najnowsze wersje w źródłach programu KiCad na platformie Launchpad.

Powinny być one zapisane w folderze C:\Program Files\KiCad\share\kicad\scripting\plugins.

W systemach Linux można również przechowywać skrypty w <code>\$HOME/.kicad_plugins</code>.

Budowanie footprintów przez proste wypełnienie pól z parametrami.

```
__future__ import division
from
import pcbnew
import HelpfulFootprintWizardPlugin as HFPW
class FPC_FootprintWizard(HFPW.HelpfulFootprintWizardPlugin):
    def GetName(self):
        return "FPC (SMT connector)"
    def GetDescription(self):
        return "FPC (SMT connector) Footprint Wizard"
    def GetValue(self):
        pins = self.parameters["Pads"]["*n"]
        return "FPC_%d" % pins
    def GenerateParameterList(self):
        self.AddParam( "Pads", "n", self.uNatural, 40 )
        self.AddParam( "Pads", "pitch", self.uMM, 0.5 )
self.AddParam( "Pads", "width", self.uMM, 0.25 )
        self.AddParam( "Pads", "height", self.uMM, 1.6)
        self.AddParam( "Shield", "shield_to_pad", self.uMM, 1.6 )
        self.AddParam( "Shield", "from_top", self.uMM, 1.3 )
        self.AddParam( "Shield", "width", self.uMM, 1.5 )
        self.AddParam( "Shield", "height", self.uMM, 2 )
    # build a rectangular pad
    def smdRectPad(self,module,size,pos,name):
        pad = pcbnew.D_PAD(module)
        pad.SetSize(size)
        pad.SetShape(pcbnew.PAD_SHAPE_RECT)
        pad.SetAttribute(pcbnew.PAD_ATTRIB_SMD)
        pad.SetLayerSet( pad.SMDMask() )
        pad.SetPos0(pos)
        pad.SetPosition(pos)
        pad.SetPadName(name)
        return pad
    def CheckParameters(self):
```

```
p = self.parameters
    self.CheckParamInt( "Pads", "*n" ) # not internal units preceded by "*"
def BuildThisFootprint(self):
   p = self.parameters
                = int(p["Pads"]["*n"])
   pad_count
   pad_width
                   = p["Pads"]["width"]
   pad_height
                  = p["Pads"]["height"]
   pad_pitch
                   = p["Pads"]["pitch"]
                   = p["Shield"]["width"]
    shl_width
                   = p["Shield"]["height"]
    shl_height
                   = p["Shield"]["shield_to_pad"]
    shl_to_pad
    shl_from_top = p["Shield"]["from_top"]
    offsetX
                   = pad_pitch * ( pad_count-1 ) / 2
    size_pad = pcbnew.wxSize( pad_width, pad_height )
    size_shld = pcbnew.wxSize(shl_width, shl_height)
    size_text = self.GetTextSize() # IPC nominal
    # Gives a position and size to ref and value texts:
    textposy = pad_height/2 + pcbnew.FromMM(1) + self.GetTextThickness()
    self.draw.Reference( 0, textposy, size_text )
    textposy = textposy + size_text + self.GetTextThickness()
    self.draw.Value( 0, textposy, size_text )
    # create a pad array and add it to the module
    for n in range ( 0, pad_count ):
       xpos = pad_pitch*n - offsetX
        pad = self.smdRectPad(self.module,size_pad, pcbnew.wxPoint(xpos,0),str(n+1))
        self.module.Add(pad)
    # Mechanical shield pads: left pad and right pad
    xpos = -shl_to_pad-offsetX
    pad_s0_pos = pcbnew.wxPoint(xpos,shl_from_top)
    pad_s0 = self.smdRectPad(self.module, size_shld, pad_s0_pos, "0")
    xpos = (pad_count-1) * pad_pitch+shl_to_pad - offsetX
    pad_s1_pos = pcbnew.wxPoint(xpos,shl_from_top)
    pad_s1 = self.smdRectPad(self.module, size_shld, pad_s1_pos, "0")
    self.module.Add(pad_s0)
    self.module.Add(pad_s1)
    # add footprint outline
    linewidth = self.draw.GetLineTickness()
    margin = linewidth
    # upper line
    posy = -pad_height/2 - linewidth/2 - margin
    xstart = - pad_pitch*0.5-offsetX
    xend = pad_pitch * pad_count + xstart;
    self.draw.Line( xstart, posy, xend, posy )
    # lower line
    posy = pad_height/2 + linewidth/2 + margin
    self.draw.Line(xstart, posy, xend, posy)
    # around left mechanical pad (the outline around right pad is mirrored/y axix)
    yend = pad_s0_pos.y + shl_height/2 + margin
    self.draw.Line(xstart, posy, xstart, yend)
```
```
self.draw.Line(-xstart, posy, -xstart, yend)
posy = yend
xend = pad_s0_pos.x - (shl_width/2 + linewidth + margin*2)
self.draw.Line(xstart, posy, xend, posy)
# right pad side
self.draw.Line(-xstart, posy, -xend, yend)
# vertical segment at left of the pad
xstart = xend
yend = posy - (shl_height + linewidth + margin*2)
self.draw.Line(xstart, posy, xend, yend)
# right pad side
self.draw.Line(-xstart, posy, -xend, yend)
# horizontal segment above the pad
xstart = xend
xend = - pad_pitch*0.5-offsetX
posy = yend
self.draw.Line(xstart, posy, xend, yend)
# right pad side
self.draw.Line(-xstart, posy,-xend, yend)
# vertical segment above the pad
xstart = xend
yend = -pad_height/2 - linewidth/2 - margin
self.draw.Line(xstart, posy, xend, yend)
# right pad side
```

```
self.draw.Line(-xstart, posy, -xend, yend)
```

```
FPC_FootprintWizard().register()
```